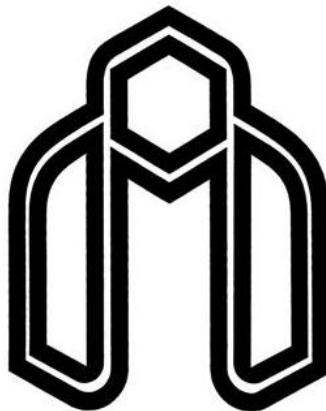


بے نام

خدا



دانشگاه صنعتی شاهروود

دانشکده مهندسی برق و رباتیک

گروه الکترونیک

گرایش دیجیتال

پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی و ساخت یک نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ برای بازه فرکانسی ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاهرتز

وحید یوسفی

استاد راهنما: دکتر ساسان ناصح

۱۳۹۴ بهمن ماه

در فرو بسته ترین دشواری
در گرانبارترین نومیدی،
بارها بر سر خود بانگ زدم:
"هیچت ار نیست مخور خون جگر، دست که هست"
بیستون را یاد آر، دستهایت را بسپار به کار
کوه را چون پِر کاه از سر راه بردار!
وَه چه نیروی شگفت انگیزیست
دستهایی که به هم پیوسته ست!...

"فریدون مشیری"

سپاس گزاری:

از اینکه خدای متعال به بنده توفیق انجام پروژه ساخت نوسان ساز پهنه باند را هدیه کرده است تا در روند انجام این پروژه، دوستان و اساتید نابی را بشناسم، بسیار شکرگزارم.

از آقای دکتر قالیبافان بابت مشاوره فکری، همچنین کمکهای کلیدی که در تهیه قطعات با-
کیفیت صورت دادند، صمیمانه تشکر می کنم. از آقایان مهندس صالح رحیمی، بهرام افرا، ایرج
توکلی و علی علیزاده که زحمات زیادی در آزمایشگاه کشیدند تا روند انجام پروژه سرعت بخشیده
شود، کمال قدردانی را به جا می آورم. از آقایان مهندس بهرام افرا، جواد موحدی، احمد مصیبی،
مهدی خدادادی و علی برقی که کمکهای ارزندهای برای ویرایش این متن انجام دادند، صمیمانه
تشکر می کنم. از آقای دکتر ساسان ناصح تشکر ویژه می کنم، نه فقط بخاطر کمکهایشان بلکه
ایشان الگویی برای من بودند. خوشحالم که دست تقدیر من را به این استاد عزیز و گرانبه رساند.

شاید سخت ترین قسمت سپاس گزاری مربوط به تشکر از کسانی است که کمکهایی را انجام
داده اند که زبان قاصر از بیان آن است. صمیمانه از پدرم و مادرم دو نعمت وصف ناشدنی، بی نهایت
تشکر می کنم.

در پایان از همه کسانی که به هر شکلی در انجام این پروژه کمک کردند و امکان بیان نام همه
آنها نبود قدردانی می نمایم.

تعهد نامه

اینجانب وحید یوسفی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-الکترونیک دانشکده برق و رباتیک دانشگاه شهرود نویسنده پایان نامه طراحی و ساخت یک نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ برای بازه فرکانسی ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاهرتز تحت راهنمایی دکتر ساسان ناصح متعدد می‌شوم.

- تحقیقات در این پایان نامه توسط انجام انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
- در استفاده از نتایج پژوهشی‌های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطلوب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک با امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه شهرود می‌باشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه شهرود» و با عنوان «Shahrood University» به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می‌گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که از موجود زنده (یا باقیمانده آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

امضای دانشجو:

مالکیت نتایج و حق نسلر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و مخصوصات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برآمده‌های رایانه‌ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه شهرود می‌باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
- استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.

* متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه‌های تکثیر شده پایان نامه وجود داشته باشد.

چکیده:

یکی از قطعات پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی نوسان‌سازها می‌باشند. در این پایان‌نامه طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه‌گیری یک نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) در بازه بسامدی ۹۶۰ تا ۱۴۶۰ مگاهرتز ارائه شده است.

دو ساختار نوسان‌ساز بازخورد مثبت و اتصال ضربدری طراحی و آزمایش شد. در آغاز VCO برای ابتدای باند VHF روی برد سوراخدار (Bread Board) با محدوده تنظیم ۳۳٪ که حداکثر بسامد آن ۶۷ مگاهرتز بوده راه اندازی و اندازه‌گیری شد. سپس روی مدار چاپی، مدارهای بسامد بالاتر با قطعات نصب شونده بر روی سطح (SMD^۱) طراحی و آزمایش شد. همچنین برای بررسی کیفیت قطعات خودالقا و خازن، مدارهای آزمونی ساخته و با اندازه‌گیری پارامترهای S کیفیت آنها بررسی شد. اثر سپر الکترومغناطیسی^۲ برای جلوگیری از تداخل سیگنال‌های ناخواسته بر روی مدار نوسان‌ساز اندازه-گیری و بررسی شد. شبیه‌سازی مدار در نرمافزار ADS و طراحی مدار چاپی در نرمافزار Altium صورت گرفته است. برای انجام اندازه‌گیری‌ها، دستگاه‌های نوسان‌نگار، طیفسنج^۳، منبع سیگنال و تحلیل‌گر شبکه^۴ به کار گرفته شده‌اند. نوسان‌ساز ساخته شده دارای تغذیه ۶.۵ ولت و توان مصرفی ۱۱۷ میلی‌وات می‌باشد. با تغییر اندازه ولتاژ ورکتور از ۶.۵ تا ۳۰ ولت، بسامد از ۹۶۰ مگاهرتز تا ۱۴۶۰ مگاهرتز تغییر می‌کند که معادل با محدوده تنظیم حدود ۴۲٪ است. دامنه هماهنگ اول اندازه‌گیری شده در بازه بسامدی بالا، از صفر تا ۶.۸ dBm تغییرات داشته است.

کلیدواژه:

ساخت نوسان‌ساز، پهن باند، فرکانس بالا، اثر سپر الکترومغناطیسی، بررسی کیفیت خودالقا و خازن.

^۱ - Surface Mount Device

^۲ - Shield

^۳ - Spectrum Analyzer

^۴ - Network Analyzer

فهرست:

۱	فصل اول
۱ دگاه مول
۱ ۱-۱-۱
۱ ۲-۱ مقدمه
۲ ۱-۲-۱ ضرورت نوسانساز در مخابرات
۳ ۲-۲-۱ ضرورت نوسانساز کنترل شده با ولتاژ
۳ ۳-۲-۱ نوسانساز باند باریک و پهن باند
۵ ۳-۱ تعریف فنی نوسانساز
۵ ۱-۳-۱ نوسانساز براساس شکل موج تولید شده
۵ ۴-۱ مدیریت طراحی نوسانسازها
۶ ۱-۴-۱ محدودیت فرکانس بالا
۶ ۲-۴-۱ ساختار بردهای مدار چاپی
۷ ۳-۴-۱ قطعات فشرده
۷ ۱-۵-۱ تجهیزات اندازه گیری مدارهای فرکانس بالا
۷ ۱-۵-۱ طیف سنج
۸ ۲-۵-۱ نوساننگار
۸ ۳-۵-۱ تحلیلگر شبکه
۸ ۶-۱ مروری بر فصلهای دیگر
۹	فصل دوم: روش و مدل‌های ساخته شده نوسانسازها
۹	۱-۲ مقدمه
۹	۲-۲ عنصر فعال

۹	۳-۲ انواع عنصر فعال:
۹	۱-۳-۲ دیود
۱۲	۲-۳-۲ ترانزیستور:
۱۳	۴-۲ مقایسه عنصر فعال نیمه هادی:
۱۳	۵-۲ انواع نویز
۱۴	۱-۵-۲ نویز فاز:
۱۴	۶-۲ تحلیل نوسانساز
۱۴	۱-۶-۲ دیدگاه بازخورد
۱۵	۲-۶-۲ دیدگاه مقاومت منفی
۱۵	۷-۲ دسته بندی نوسانساز براساس تشدید کننده
۱۶	۸-۲ ورکتور
۱۶	۱-۸-۲ ساختار ورکتور
۱۷	۲-۸-۲ ورکتور با خطسانی بیشتر
۱۸	۳-۸-۲ ورکتور استفاده شده در این پروژه
۱۸	YIG۹-۲
۲۰	۱۰-۲ پوش-پوش یا ان-پوش
۲۱	۱۱-۲ مدلهایی از پهن باندهای ساخته شده [۳۶]
۲۷	فصل سوم : کارهای انجام شده تا محدوده ۵۰۰ مگاهرتز
۲۸	۱-۳ مقدمه
۲۹	۲-۳ آزمایش مدار اتصال ضربدری روی برد سوراخدار
۳۱	۳-۳ بررسی بعضی رفتار مدار روی برد سوراخدار
۳۲	۱-۳-۳ اثر اضافه کردن ولتاژ
۳۲	۲-۳-۳ اثر قرار دادن خازن به موازات منبع تغذیه
۳۳	۳-۳-۳ اثر اندازهی خازن‌های تزویج میان بیس و کلکتورهای دو ترانزیستور اتصال ضربدری
۳۴	۴-۳-۳ اثر افزایش ولتاژ کلکتور

۳۵	۳-۳ بیشینه بسامد مدار اتصال ضربدری روی برد سوراخدار
۳۵	۴-۳ مدار نوسان‌ساز با بازخورد مثبت روی برد سوراخدار
۳۶	۴-۳-۱ نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در مدار بازخورد مثبت
۳۹	۳-۳ تجربه طراحی مدار چاپی
۴۰	۶-۳ مدار چاپی FR4
۴۲	۳-۷ مدار بافر
۴۴	۳-۸ نوسان‌نگار و کابل مدل Tektronix
۴۴	۳-۸-۱ کابل گمانه نوسان‌نگار
۴۵	۳-۸-۲ نوسان‌نگار
۴۶	۳-۸-۳ خازن صافی منبع تغذیه در بسامد بالا
۴۷	۳-۸-۴ اثر زمین در نوسان‌نگار
۴۸	۳-۸-۵ حداکثر بسامد عملی نوسان‌نگار Tektronix TDS 1012
۵۰	۳-۸-۶ کابل Tektronix و کابل RJ58 30u در استفاده از طیفسنج
۵۱	۳-۹ قطعات مورد نیاز برای دریافت سیگنال برای طیف سنج
۵۲	۳-۱۰ نقطه کار مدار اتصال ضربدری
۵۷	فصل چهارم: کارهای انجام شده در بسامد بالا
۵۷	۴-۱ مقدمه
۵۷	۴-۲-۱ حالتهای مختلف برداشت سیگنال
۵۹	۴-۲-۲ ولتاژ بهینه منبع تغذیه
۶۰	۴-۲-۳ دریافت با حالت SMA و بررسی اثر تقارن
۶۲	۴-۳-۱ چرا در حالت آنتن‌گونه و خازن‌گونه فرکانس ۴۰۰ مگاهرتز دریافت می‌شود
۶۳	۴-۳-۲ بررسی طیف با حساسیت متفاوت
۶۴	۴-۳-۳ سپر الکترومغناطیسی
۶۶	۴-۴ ساخت نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند VHF
۶۷	۴-۴-۱ بررسی مدار

۶۸	۴-۴-۲ بررسی ترانزیستور
۶۸	۴-۳-۴ مدار دو حالت کاری دارد
۶۹	۴-۴-۴ خازن ناخواسته با ریزنوار
۶۹	۴-۵-۴ بررسی خودالقا
۷۰	۴-۵-۵ خودالقا
۷۰	۴-۱-۵ معرفی خودالقا استفاده شده
۷۰	۴-۲-۵ کیفیت خودالقا
۷۴	۴-۳-۵ بررسی خودالقا با دستگاه منبع سیگنال
۷۵	۴-۴-۵ بررسی خودالقا با طیف نوسانساز
۷۷	۴-۵-۵ بررسی خودالقا با دستگاه تحلیل کننده شبکه
۸۱	۴-۶ تحلیل خازن، ورکتور و ساخت خودالقا
۸۲	۴-۱-۶ ساخت خودالقا
۸۷	۴-۷ بررسی خودالقا ساخته شده در مدار نوسانساز
۸۸	۴-۸ رفتار مطلوب مدار با عناصر با کیفیت
۹۰	۴-۹-۴ شبیه سازی
۹۳	فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۹۳	۵-۱ مقدمه
۹۳	۵-۲ نتیجه گیری
۹۳	۵-۱-۲ بررسی اندازه خاصی از خودالقا
۹۳	۵-۲-۲ کار با مدارهای غیرخطی
۹۴	۵-۲-۳ اثر بار الکترواستاتیک
۹۴	۵-۳ پیشنهادات:
۹۳	پیوست: ساخت نوسانساز در بازه فرکانسی ۳۰۰ تا ۴۵۰ مگاهرتز مقایسه آن با مدل های موجود

فهرست شکل‌ها:

شکل (۱-۱): الف) نمای مفهوم کار طیفسنچ [۱] ب) نمای کاری طیفسنچ و نوسان‌نگار [۱۷]	۱۷
شکل (۲-۱): الف) نمودار جریان بر حسب ولتاژ دیود گان، ب) نمای تولید سیگنال متناوب با دیود گان در موجبر	
۱۰	
شکل (۲-۲): الف) نماد مداری دیود ورکتور ب) مدل مداری [۳۱]	۱۷
شکل (۲-۳) الف) ورکتور Abrupt ب) ورکتور نوع Hyper Abrupt	۱۷
شکل (۲-۴): الف) نماد مداری [۳۱]، ب) مدل مداری ج) نمای ظاهری YIG	۱۹
شکل (۲-۵): نوسان‌ساز کلپیتس در باند ۱.۵۶ تا ۱.۵۲ گیگاهرتز	۲۰
شکل (۲-۶): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ سری کلپیتس یا(کلاب)	۲۱
شکل (۲-۷): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۹۵۰ تا ۲۲۰۰ مگاهرتز	۲۲
شکل (۲-۸): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۱.۴ تا ۱.۸ گیگاهرتز	۲۲
شکل (۲-۹): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۳ تا ۶ گیگاهرتز	۲۳
شکل (۲-۱۰): مدار اتصال ضربدری در باند ۵۰۰ تا یک گیگاهرتز	۲۳
شکل (۲-۱۱): نوسان ساز مقاموت منفی در باند ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاهرتز	۲۴
شکل (۲-۱۲): نوسان کنترل شده با ولتاژ Frankli یک تا ۱.۴ گیگاهرتز	۲۴
شکل (۲-۱۳): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ Goral در باند ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتزی	۲۴
شکل (۲-۱۴): پیکره‌بندی کسکود در باند ۱.۴ تا ۲ گیگاهرتز	۲۵
شکل (۲-۱۵): پیکره‌بندی Vacker در باند ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاهرتز	۲۵

شکل (۱۶ - ۲): الف) نمای ظاهری قطعه نوسان‌ساز پهن باند شرکت NXP [۳۹]، ب) مدار نوسان‌ساز شرکت ۲۶..... [۳۹] NXP

شکل (۳ - ۱): عکس بلوکی مدار نوسان‌ساز و دستگاه‌ها و مدل آن‌ها ۲۷.....

شکل (۳ - ۲): الف) مدار اتصال ضربدری ب) مدار بازخورد مثبت ۲۸.....

شکل (۳ - ۳) : الف) نمای بلوکی نوسان‌ساز، ب) نمای روی برد سوراخدار ۲۹.....

شکل (۳ - ۴): نوسان ساز اتصال ضربدری با خودالقای هسته ۴.۷ میکرو هانری الف) و با خازن هسته ۱۰ نانو فاراد (f=2.43MHz)، ب) با خازن هسته ۱ نانو فاراد (f=780kHz) ۳۰.....

شکل (۳ - ۵) : نوسان تپشی ۳۱.....

شکل (۳ - ۶): شکل موج خروجی ناشی از خازن هسته ۱ نانوفاراد و خودالقا ۴.۷ میکرو هانری بسامد دریافتی حدود ۲.۴ مگاهرتز الف) نمایش هر دو شکل موج زمانی که خازن صافی نداشته باشد. (سیگنال اعوجاج دارد.) ب) شکل موج ۱ دارای خازن صافی ۱۰۰ نانوفاراد و شکل موج ۲ بدون خازن صافی که بیان کننده اعوجاج است ۳۲.....

شکل (۳ - ۷) : بررسی اثر خازن تزویج بین بیس و کلکتور که در هسته نوسان ساز خازن هسته ۱ نانوفاراد و خودالقا ۴.۷ میکرو هانری، الف) خازن تزویج ۱ نانوفاراد و بسامد دریافتی ۵.۶۸ مگاهرتز ب) خازن تزویج ۱۰۰ پیکو فاراد و بسامد دریافتی حدود ۵.۷۳ مگاهرتز ۳۳.....

شکل (۳ - ۸) : تصویر مربوط به خازن هسته ۳۵ پیکو فاراد و خودالقا ۱.۵۶ میکرو هانری. الف) ولتاژ کلکتور ۶ ولت که دامنه ولتاژ خروجی ۲.۲ ولت پیک تا پیک می باشد، همان‌طور که در تصویر می‌توان دید بسامد آن ۱۳.۹۶ مگاهرتز می‌باشد (قابل مشاهده است که سیگنال سینوسی خالصی نمی‌باشد). ب) ولتاژ کلکتور ۷ ولت می‌باشد. همان‌طور که در تصویر می‌توان دید بسامد آن ۱۳.۹۸ مگاهرتز می‌باشد. دامنه ولتاژ خروجی ۲.۴ ولت پیک تا پیک می‌باشد با اعوجاج کمتر ۳۳.....

شکل (۳ - ۹): بیشترین بسامد دریافتی با نوسان ساز اتصال ضربدری ۳۴.....

شکل (۳ - ۱۰) : الف) آرایش مداری جایگزینی خازن به ورکتور، ب) تغییرات خازن ورکتور BB105 نسبت به ولتاژ دو سر آن (در $T=25^{\circ}C$ و $f=1 MHz$) [۴۰] ۳۵.....

شکل (۳ - ۱۱) : الف) تغییر بسامد ناشی از تغییر ولتاژ دو سر ورکتور ب) نمایش بسامد خروجی مدار بازخورد مثبت با اعمال دیود ورکتور به جای خازن C_1 در بسامد حدود ۶۴ مگاهرتز طیف خروجی سینوسی تمیزی نیست. ۳۶.....

شکل (۳ - ۱۲) : الف) خازن $C_1=10 pF$ ، خازن $C_2=1 nF$ با ورکتور متواالی شده و با اعمال تغییرات ولتاژ دو سر ورکتور بسامد تقریباً ثابت می‌ماند ب) بدون دیود ورکتور (آزاد بودن سر دیگر ورکتور) و فقط ناشی از خازن انگلی ۳۶.....

شکل (۳ - ۱۳) : الف) شکل موج خروجی ناشی از خازن انگلی(پارازیک) با بسامد دریافتی حدود ۶۱.۳ مگاهرتز ب) شکل موج ناشی از اعمال دیود ورکتور روی خازن C_2 با بسامد دریافتی حدود ۵۷.۷ مگاهرتز ۳۷.....

..... ۳۸ شکل (۳ - ۱۴): شماتیک مدار نوسان ساز تزویج ضربدری
..... ۳۸ شکل (۳ - ۱۵): نمای مدار چاپی طراحی شده
..... ۴۰ شکل (۳ - ۱۶): اعمال ترانزیستور پایه دار روی مدار چاپی
..... ۴۰ شکل (۳ - ۱۷): الف) نوسان از سر کلکتور مدار باز خورد مثبت بسامد دریافتی حدود ۲۰۷ مگاهرتز با دامنه حدود ۲۰ میلی ولت، ب) نوسان مدار باز خورد مثبت از امیتر ترانزیستور
..... ۴۶۰ شکل (۳ - ۱۸): الف) شکل مداری بافر ب) محل دریافت نوسان با گمانه در پایه مقاومت با بسامد کیا و هر تر و در پایه خازن باس اند ۳۶۰ کیل و هر تر
..... ۴۱	
..... ۴۳ شکل (۳ - ۱۹): الف) نمای کامل گمانه نوسان نگار ب) دهانه نمونه بردار جدا شده از کابل گمانه نوسان نگار که قابلیت انتخاب مقاومت ورودی را دارد ج) مشخصات کابل نوسان نگار مدل Tektronix در بسامد بیان شده در شکل
..... ۴۳	
..... ۴۳ شکل (۳ - ۲۰): مدار معادل اندازه گیری شده در دو حالت یک و ده برابر
..... ۴۵ شکل (۳ - ۲۱): الف) نوسان از یک خروجی نوسان ساز تزویج ضربدری با دامنه بیش از ۵ ولت ب) نوسان از هر دو خروجی نوسان ساز
..... ۴۶ شکل (۳ - ۲۲): خروجی نوسان نوسان ساز از یک پایه کلکتور با دو گمانه که زمین یکی وصل و دیگری قطع
..... ۴۷ شکل (۳ - ۲۳): شکل موج نوسان ساز تزویج ضربدری در بسامد بیش از ۴۰۰ مگاهرتز
..... ۴۸ شکل (۳ - ۲۴): الف) اندازه گیری با کابل Tektronix با نمونه بردار مستقیم از کلکتور نوسان ساز ب) با کابل Rj58 30u و نمونه برداری از خازن تزویج ۱۰۰ پیکوفاراد با نقش بافر
..... ۵۱ شکل (۳ - ۲۵): الف) نمای بالا و پایین تبدیل BNC به N ب) نمای بالا و پایین تبدیل SMA به N ج) نمای بالا و پایین اتصال SMA به بردی، د) کابل BNC و تبدیل BNC به N به ورودی طیف سنج
..... ۵۰ شکل (۳ - ۲۶): الف) ساختار بیس مشترک برای نوسانگر کم توان ب) ساختار امیتر مشترک برای نوسانگر با توان بالاتر
..... ۵۱ شکل (۳ - ۲۷): انتخاب نقطه کار DC
..... ۵۲ شکل (۳ - ۲۸): الف) پیکره بندی مستقل از β ب) پیکره بندی وابسته به β
..... ۵۵ شکل (۴ - ۱): دریافت به صورت آتن گونه
..... ۵۷ شکل (۴ - ۲): الف) شکل مداری و محل دریافت آتن گونه، ب) نمای مدار چاپی و نمایش محل دریافت سیگنال خارن گونه

شكل (٤ - ٣) : الف) اتصال کابل طیفسنج به مدار چاپ ب) تصویر با ٢٠ بار میانگین گیری نمایش گر طیف سنج با اتصال به SMA سمت راست . توضیحات : این تصویر از بیست بار میانگین گیری خروجی اتصال SMA مم، باشد به همین دلیل، طیف نویز در سایر سامدها تقریباً صفر می شود.....

۸۱

..... طیف سنج با استفاده از بارهای متقارن ۵۰ اهم..... شکل (۴ - ۴) : الف) نمایش ظاهری نوسان‌ساز با دو بار ۵۰ اهم که به صورت متقارن کار می کند. ب) نمایش ۵۸

طيف

٦٠

شکل (۴-۶) : الف) ابتدایی ترین روش برای شیلد کردن ب) تصویر خروجی طیف سنج ناشی از سپر مغناطیسی به صورت شکل فوق، در زیر آمده است. ج) تصویر طیف سنج در حالت سپر مغناطیسی نوسان ساز با ابتدا می باشد.

62

..... ۶۲ طف سنج از یک پوشش مغناطیسی، کاما، مدار، حام،

..... حالت روشن بودن مدار شکل (۴ - ۸) : الف) دریافت تششعی از مدار نوسان‌ساز به این صورت بوده است ب) نمایش آنتن گونه در

٦٣

٦٧ دا، دا

..... شکل (۴ - ۱۰) : مدار RLC موازی.....

۶۸

شکل (۱۱ - ۴) : مدار RLC سری معادل با مدار موازی از دو سر A و B ، ب) مدار موازی.....

4

شکل (۱۲ - ۴) : پاسخ مدار RLC

..... شکل (۴ - ۱۳) : الف) شکل بلوکی از آزمایش خودالقا (ب) مدار متواالی (ج) مدار موازی (د) نمای برد راجرز خودالقا و خازن متواالی (ه) نمای برد راجرز برای صافی موازی ۷۲

۷۲

شكل (٤ - ١٤) : الف) طيف خودالفا ٣٣٠ نانو و خازن ١٠ پیکوفاراد ب) طيف هارونیک اصلی نوسان‌ساز با

خودالقا ۳۳۰ و خازن ۱۰ پیکوفاراد.....	۷۳
شكل (۴ - ۱۵) : الف) طیف تمیز شده در اثر دست زدن به پشت مدارچابی در حالت با جریان حدود ۴.۵ میلی آمپر ب) با اعمال ضربه به پایه کلکتور نوسان ساز در حالت دیگر که با جریان حدودا ۱۰ میلی آمپر می باشد در حال فعالیت است.....	۷۳
شكل (۴ - ۱۶) : الف) تشیدید در فرکانس ۷۶۰ مگاهرتز خودالقا ۴.۷ نانوهانری و خازن ۱۰ پیکو ب) خودالقا ۳۳ نانوهانری و خازن ۱۰ پیکو تشیدید در فرکانس ۲۷۵ مگاهرتز.....	۷۵
شكل (۴ - ۱۷) : خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱۰ پیکو، تشیدید در فرکانس ۲۸۰ مگاهرتز ب) تصویر بازه فرکانسی ۶۵۰ تا ۱۰۵۰ مگاهرتزی برای خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱ پیکو ج) خودالقا ۳۳ نانو و خازن ۱ پیکو فاراد در بازه ۶۵۰ تا ۱۰۵۰ مگاهرتز.....	۷۵
شكل (۴ - ۱۸) : الف) تضعیف در فرکانس ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاهرتز با خازن ۱ پیکو و خودالقا ۴.۷ نانو ب) تضعیف در فرکانس ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاهرتز با خازن ۱ پیکو و خودالقا ۴.۷ نانوهانری ج) خودالقا ۴.۷ نانو و خازن ۴.۷ پیکو و تشیدید در فرکانس ۱۰۵۰ مگاهرتز.....	۷۶
شكل (۴ - ۱۹) : الف) نمای مداری نوسان ساز، ب) برد مدار چاپی با ورکتور BB405 و خازن عدسی.....	۷۷
شكل (۴ - ۲۰) : الف) تصویر تغییر فرکانس بر حسب با ولتاژ ورکتور BB405 با خودالقا Hn4.7 ب) تصویر طیف کثیف در ولتاژ ۱۶.۴ ولت در فرکانس ۸۰۸ مگاهرتز.....	۷۷
شكل (۴ - ۲۱) : الف) مدار چاپی برای امتحان خازن و خودالقاء در حالت موازی که احتمال نقش جمع کننده و تقسیم کننده داده می شود ب) مدار چاپی جهت موازی کردن یک خودالقاء با دو خازن به صورت سری ج) مدار چاپی جهت امتحان ورکتور.....	۷۸
شكل (۴ - ۲۲) : برد مدار چاپی FR4 بدون پالی گان.....	۸۱
شكل (۴ - ۲۳) : تشیدید خودالقاء ۱۵ نانو و خازن ۴.۷ پیکوفاراد.....	۸۱
شكل (۴ - ۲۴) : خودالقاء با چهار دور برای بدست آوردن مکان تشیدیدش.....	۸۲
شكل (۴ - ۲۵) : الف) تشیدید خودالقاء با چهار دور و خازن ۳.۳ پیکوفاراد، ب) تشیدید همان خودالقاء که با افزایش طول سیم لوله و کاهش خودالقاء فرکانس افزایش پیدا کرده.....	۸۲
شكل (۴ - ۲۶) : مدل مدار با خودالقاء با کیفیت و ورکتور BB405 و ترانزیستور BFP420.....	۸۵
شكل (۴ - ۲۷) : تغییرات خازن ورکتور بر حسب ولتاژ معکوس دو سر دیود ورکتور.....	۸۶
شكل (۴ - ۲۸) : تغییرات فرکانس بر حسب ولتاژ با ورکتور BB405.....	۸۶
شكل (۴ - ۲۹) : نمودار تغییرات توان بر حسب ولتاژ با ورکتور BB405.....	۸۷
شكل (۴ - ۳۰) الف) شکل مداری مدل شبیه سازی Coil Craft، ب) اندازه های عناصر مداری.....	۸۸

شکل (۳۱-۴) : الف) شبیه‌سازی با خودالقا ۲.۷ نانوهانری coil craft و ورکتور BB135 ، ب) شبیه‌سازی با خودالقا ۶.۸ نانوهانری coil craft و ورکتور نام برده ۸۸

شکل (۳۲-۴) نمای مداری که با نرم افزار ADS با مدل استفاده شده از Coil Craft ۸۹

فهرست جداول:

جدول (۱-۲): دسته بندی نوسان ساز بر حسب نوع تشدید کننده	۱۵
جدول (۲-۲): دسته بندی نوسان ساز های پهنه باند	۱۵
جدول (۳-۱): نقطه کار ترانزیستور	۲۹
جدول (۳-۲): نقطه کار و بسامد دریافتی از مدار	۲۹
جدول (۳-۳): تغییرات خازن و خودالقا و نمایش بسامد دریافتی مدار روی برد سوراخدار	۳۰
جدول (۳-۴): مشخصات بایاس نوسان ساز مدار بازخورد ثابت	۳۴
جدول (۳-۵): تغییر اندازه خازن $C1$ سبب تغییر فرکانس	۳۵
جدول (۳-۶): مشخصات نقطه کار مدار بافر	۴۱
جدول (۳-۷): مشخصات مدار اتصال ضربدری	۴۴
جدول (۳-۸): مشخصات نقطه کار مدار اتصال ضربدری پس از نصب خازن 10 pF تزویج بین بیس و کلکتور	۴۴
جدول (۳-۹): مقایسه نوسان دریافتی با حالت تحلیلی	۴۷
جدول (۳-۱۰): این جدول با ولتاژ $VCC=8\text{ V}$ و تغذیه بیس با 5 V ولت می باشد که تفاوت دو کابل $Rj5830u$ Tektronix و کابل $Rj5830u$ بیان شده است	۴۸

جدول (۱۱-۳): مشاهده تغییرات فرکانس در اثر تغییرات خازن $C1, C2$ زمانی که اندازه خودالقا ثابت	$L_1 = 33 \text{ nH}$	۵۰
.....
جدول (۱۲-۳): تغییرات فرکانس بر حسب تغییر ولتاژ		۵۱
.....
جدول (۴-۱): مشخصات نقطه کار مدار اتصال ضربدری		۵۶
.....
جدول (۴-۲): توان و بسامد سیگنال دریافتی در حالت مختلف		۵۶
.....
جدول (۴-۳): توان سیگنال دریافتی در حالت مختلف با منبع تغذیه $V_{CC} = 7 \text{ V}$		۵۷
.....
جدول (۴-۴): توان سیگنال دریافتی در حالت مختلف با منبع تغذیه $V_{CC} = 6.5 \text{ V}$		۵۷
.....
جدول (۴-۵): مقایسه اثر تقارن در سیگنال دریافتی از نوسان‌ساز اتصال ضربدری		۵۹
.....
جدول (۴-۶): توان دریافتی از نوسان‌ساز اتصال ضربدری زمانی که یک طرف نوسان‌ساز خاموش باشد		۵۹
.....
جدول (۴-۷): مشخصات نقطه کار و بسامد دریافتی در بازه ۲۰۰ تا ۶۰۰ مگاهرتزی		۶۱
.....
جدول (۴-۸): نقطه کار و بسامد دریافتی مدار اتصال ضربدری با خودالقا ۳۳ نانوهانزی و خازن ۱۰ پیکوفاراد		۶۴
.....
جدول (۴-۹): تغییر اندازه المان خودالقا و خازن در هسته نوسان ساز		۶۵
.....
جدول (۴-۱۰): دو حالت کاری مدار اتصال ضربدری با ترانزیستور 2SC3355		۶۶
.....
جدول (۱۱-۴): دریافت سیگنال از مدار اتصال ضربدری که در مدار تشديد آن تنها خودالقا است		۶۶
.....

جدول (۱۲-۴): جهت بررسی انواع خازن با خودالقا ۱۵ نانوهانتری

۸۰

جدول (۱۳-۴): افت اطراف فرکانس مرکزی در حاشیه ۱۰ مگاهرتزی برای دو فرکانس ۳۹۵ و ۴۴۰ مگاهرتز

۸۰

جدول (۱۴-۴): افت فرکانس اطراف فرکانس مرکزی در حاشیه ۱۰ مگاهرتزی برای فرکانس‌های مرکزی
اهرتز

۸۰

جدول (۱۵-۴): تضعیف ناشی از خودالقا ساخته شده با خازن ۳.۳ پیکوفارادی

۸۳

جدول (۱۶-۴): تشدید با خودالقا ساخته شده از تکه سیم ۱۷ میلی‌متری با خازن ۳.۳ پیکوفاراد

۸۴

جدول (۱۷-۴) : نقطه کار مدار اتصال ضربدری که در آن از خودالقا ساخته شده، استفاده شده
است

جدول (۱۸-۴): سیگنال دریافت شده از خودالقا ساخته شده

۸۴

جدول (۱۹-۱): بررسی خودالقا متفاوت تولید شده از یک شرکت

۹۱

فصل اول

۱- دیدگاه مؤلف:

ساخت نوسان‌ساز نیاز به دانش تحلیلی مدارهای آنها دارد. برای کاهش حجم متن پایان‌نامه و از طرفی، این متن با نگاه تخصصی برای ساخت و اندازه‌گیری نوسان‌ساز ارائه شده است؛ لذا توصیه می‌شود قبل از مطالعه این متن، دانش تحلیلی مدار (طراحی و مفهوم عملکرد نوسان‌ساز) داشته و یا از طریق کتاب‌های برجسته‌ای مانند میکروالکترونیک از بهزاد رضوی و تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری مایکروویو (تحلیل و طراحی) از گونزالس کسب کنید. همچنین بخشی از متن ارائه شده در مورد ساخت خوالقا می‌باشد، لذا مطالعه اولیه خودالقا و خازن نیز به خوانده واگذار می‌شود. دیدگاه متن ارائه شده، در مورد طراحی مدارچاپی، کار با قطعات متنوع SMD و تشخیص صحت عملکرد این قطعات، پوشش مغناطیسی، ساخت خودالقا و آزمایش کیفیت آن، نحوه بهینه اندازه‌گیری و اثر بارگذاری دستگاه اندازه‌گیری روی مدار نوسان‌ساز می‌باشد.

۲- مقدمه

دنیای امروزی را نمی‌توان بدون الکترونیک و مخابرات تصور کرد. آسایش و تسريع امور شاهد این مدعی است. تولید سیگنال با دامنه، بسامد و البته نویز فاز مورد نظر یکی از اساسی‌ترین الزامات مدارهای مخابراتی است؛ به عبارت دیگر بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان پذیر نیست. در بسیاری از مدارهای الکترونیکی دست کم شاهد حضور یک نوسان‌ساز خواهیم بود؛ به عنوان مثال در سیستم‌های RF مثلاً در گوشی‌های همراه، رادار و غیره، پزشکی، منابع تغذیه، دستگاه‌های اندازه‌گیری، رایانه‌ها، وسایل دیجیتالی نظیر شمارندها، تایمرها و دستگاه‌های فراوان دیگر را می‌توان نام برد. طراحی و ساخت چنین دستگاهی که دارای ویژگی‌های نام برده باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با پیشرفت فناوری الکترونیک و مخابرات، بسامدهای کاری مدارهای رادیویی پیوسته در حال افزایش می‌باشد [۱]، یکی از مزایای افزایش بسامد، کوتاهتر شدن طول آنتن می‌باشد. همچنین برای افزایش حجم داده انتقالی با سرعت بالا در حدود ۱۰۰ Mbps، نیازمند به استفاده از باند پهن در بسامد بالا خواهیم بود [۳-۲].

۱-۲-۱ ضرورت نوسان‌ساز در مخابرات

حوزه مخابرات RF در دو دهه گذشته رشد سریعی داشته و در بسیاری از جنبه‌های زندگی ما رخنه کرده است [۴]. مخابرات بی‌سیم علاوه بر راحتی کاملاً محسوسی که دارد، از لحاظ توان مصرفی نیز بسیار مطلوب است زیرا در انتقال با کابل، توان به صورت نمایی ولی در انتقال به صورت تشعشعی، توان با یک نسبت تناسبی کاهش می‌یابد؛ لذا در فواصل طولانی محکوم به استفاده از انتشار و مخابرات بی‌سیم هستیم [۵]. برای انتشار نیاز به نوسان‌ساز می‌باشد؛ براساس میزان جابه‌جایی داده، مدولاسیون و براساس پروتکل، بسامد نوسان‌ساز مشخص می‌شود.

امواج رادیویی در بسامدهای پایین هنگام حرکت معمولاً سطح زمین را دنبال می‌کنند، ولی امواج با بسامد بالاتر (مثلًا حدود ۳۰۰ مگاهرتز) در خطوط مستقیم منتشر می‌شوند. بسامد کاری مخابرات بی‌سیم در فضای باز، بسامدهای زیر ۳۰ گیگاهرتز است. زیرا امواج با فرکانس بالاتر، تضعیف قابل ملاحظه‌ای در جو داشته و بعلاوه تولید امواج با این فرکانس، تقویت، مدولاسیون و آشکارسازی آنها از لحاظ عملی مشکل می‌باشد. در بسامدهای بالاتر از ۱۰۰۰ گیگاهرتز وارد مخابرات نوری خواهیم شد که در حال حاضر تنها از طریق فیبرهای نوری (و نه در فضای باز) انجام می‌پذیرد [۶].

فرستنده‌ها و گیرنده‌ها انواع گوناگون دارند و در کاربردهای مختلف رسانه‌ای، صنعتی، نظامی و ت弗یحی استفاده می‌شوند. برای پوشش تمام کاربردهای فرستنده و گیرنده، راه حل‌های تقسیم زمانی

تقسیم بسامدی (TDD^۱)، تقسیم بسامدی (FDD^۲) و ایجاد محدودیت در اندازه توان تشعشعی وجود دارند [۷]. در تقسیم بسامدی هر محدوده بسامدی را برای یک کاربرد خاص اختصاص می‌دهند، به همین دلیل ساخت تجهیزات پهن‌باند، می‌تواند کاربردهای متنوع داشته باشد و همچنین برای هدفهای خاصی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۲-۱ ضرورت نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ

در بسیاری از کاربردها تغییر بسامد اهمیت خاصی دارد، مثلا در دستگاه‌های اندازه‌گیری نیاز به بررسی، محدوده‌ای از طیف است. در تقسیم‌های بسامدی، تغییر بسامد با دقت بالا و در زمان کوتاه، اهمیت ویژه‌ای دارد لذا ساخت نوسان‌سازی که بسامد آن قابلیت کنترل داشته باشد به شدت مورد توجه است. این کار معمولا با کنترل جریان و یا با کنترل ولتاژ صورت می‌گیرد، نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ^۳ را به اختصار VCO و نوسان‌ساز کنترل شده با جریان^۴ را CCO می‌گویند.

امروزه برای ساخت نوسان‌سازها هم از مدارهای مجتمع و هم از مدارهای با قطعات گسسته استفاده می‌شود [۸]. به دلیل نیاز مطرح شده به نوسان‌ساز در بسیاری از کاربردها برای صنعت مخابرات و میکرو الکترونیک، بسیاری از شرکت‌های فناوری در این بازار صاحب تولیداتی هستند. اما برای بدست آوردن این محصولات باید هزینه بالایی پرداخت [۹]. به این دلیل طراحی و ساخت این قطعات دارای توجیه می‌باشد. در این پژوهه طراحی و ساخت نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ پهن‌باند در محدوده یک تا ۱.۵ گیگاهرتز انجام شده است.

۲-۳ نوسان‌ساز باند باریک و پهن باند

¹ -Time Division Duplexing

² - Frequency Division Duplexing

³ - Voltage Control Oscillator

⁴ - Current Control Oscillator

⁴ - narrow band

نوسان‌ساز باند باریک^۱ برای کاربردهای خاص طراحی می‌شود به عنوان مثال در گوشی‌های همراه برای جابه‌جایی داده‌ها، دو کanal (یکی برای فرستنده و دیگری برای گیرنده) اختصاص داده شده است، (مثلاً برای همراه اول باند GSM در فرکانس حدود ۹۰۰ مگاهرتز می‌باشد) هر کدام از این کanal‌ها ۲۵ مگاهرتز پهنای باند دارد. این ۲۵ مگاهرتز پهنای باند را به ۱۲۵ کanal تقسیم می‌کنند که برای هر کاربر ۲۰۰ کیلوهرتز در نظر گرفته می‌شود، لذا به این کاربردها باندباریک گفته می‌شود. وظیفه نوسان‌ساز تولید یک سیگنال مرکزی و با قابلیت تغییر سریع بسامد در پهنای باند ۲۵ مگاهرتزی می‌باشد. وظیفه تنظیم دقیق آن به عهده حلقه قفل فاز می‌باشد که این نوسان‌ساز جزیی از حلقة قفل فاز می‌باشد.

با توجه به تقسیم بسامدی اشاره شده این سوال مطرح می‌شود، چرا به دنبال ساخت نوسان‌ساز پهن باند هستیم؟ اولین پاسخ این است که در ساخت دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند تحلیل‌گر شبکه، طیف سنج، منابع تولید سیگنال و نوسان‌نگار به نوسان‌ساز پهن باند نیاز می‌باشد. علاوه بر این شرکت Mini circuit یکی از سازندگان معتبر قطعات الکترونیک از جمله فرکانس بالا، مزیت ساخت نوسان‌ساز پهن باند را به صورت مختصردر زیر توضیح می‌دهد [۱۰].

- ۱- کاربردهای راداری
- ۲- اقدامات ضد الکترونیکی^۲ (در این دو کاربرد، نوسان‌سازهای پهن باند باید قابلیت تنظیم سریع بسامد داشته باشند که بتواند محدوده تغییرات را پوشش دهند.)
- ۳- یک VCO استاندارد می‌تواند به عنوان یک نوسان‌ساز برای اهداف کلی که انواع کاربرد را پوشش می‌دهد استفاده شود. البته این مزایا می‌تواند منجر به هزینه بیشتری شود.
- ۴- استفاده از نوسان‌سازهای پهن باند نیاز به VCO‌های کمتری برای پوشش، محدوده فرکانسی دارند.
- ۵- زمانی که کشش بسامدی کافی در خارج از محدوده بسامدی رخ دهد، نوسان‌سازهای پهن باند

به راحتی می‌توانند کار تطبیق بسامد را انجام دهند.

همچنین امروزه سیستم‌های UWB (بازه بسامدی ۳.۱ تا ۱۰.۶ گیگاهرتزی) شدیداً به چنین VCO نیاز دارند

۳-۱ تعریف فنی نوسان‌ساز

نوسان ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال تکرارشونده در ورودی آن، در خروجی، سیگنال متناوب تولید می‌کند. نوسان‌سازها جریان مستقیم (dc) را از منبع تغذیه دریافت می‌کنند را به شکل موج‌های متناوب، اغلب یک موج سینوسی یا یک موج مربعی تولید می‌کند. نوسان‌سازها را براساس بسامد، شکل موج، نوع تشدید کننده و غیره تقسیم بندی می‌کنند.

۱-۳ نوسان‌ساز براساس شکل موج تولید شده

دو نوع اصلی از نوسان سازها وجود دارد: نوسان‌ساز سینوسی و نوسان‌ساز غیر سینوسی

۱-۱-۳ نوسان‌ساز سینوسی

از انواع مدارهای سینوسی می‌توان به مدل‌های معروفی چون: ۱) نوسان‌ساز آرمسترانگ^(۲) نوسان‌ساز هارتلی^(۳) ۲) نوسان‌ساز کولپیتس^(۴) نوسان‌ساز کلاب^(۵) نوسان ساز LC تزویج شده اشاره کرد.^[۱۱]

۱-۳-۱ نوسان‌ساز غیر سینوسی

به عنوان مثال نوسان‌ساز حلقوی^۱ که با بهم پیوستن تعداد فردی (بیش از یک) از وارون‌کننده‌ها به همدیگر نوسان ایجاد می‌کند. این نوسان‌سازها نویز فاز بیشتری نسبت به نوسان سازهای سینوسی دارند.^[۱۲]

۴ مدیریت طراحی نوسان‌سازها

نوسان‌سازهای بسامد بالا چالش‌های فراوانی دارند چالش‌های مانند نوع مدولاسیون در سیستم‌های مخابراتی، نویز فاز، توان مصرفی، شرایط ساخت و کمبود قطعات نام برد که این عوامل باعث می‌شود تا ساخت این قطعه غیرخطی دشوار شود.

^۱ - Ring Oscillator

در این پژوهه به دنبال نوسان‌ساز پهن باند بسامد بالایی خواهیم بود که در بازه بسامدی یک تا ۱.۴ گیگاهرتز به عنوان تخریب کننده (جمر) عمل کند. همچنین با بهبود نویز فاز آن، برای کاربردهای خاصی استفاده شود. این درخواست، ایده‌ی طراحی نوسان‌ساز سینوسی که تشدید کننده LC را دارد، ارائه می‌دهد. تطبیق خروجی ۵۰ اهم معیار دیگری برای طراحی می‌باشد.

۱-۴-۱ محدودیت فرکانس بالا

در مدارهایی با بسامد پایین چند مگاهرتزی بردۀای مدارچاپی تنها به عنوان بستری برای قرار دادن المان‌ها و برقراری ارتباط بین آن‌ها است. با افزایش فرکانس تا حد چند گیگاهرتز، پدیده‌هایی امکان وقوع دارند که در صورت عدم طراحی صحیح مدار چاپی و نا آشنایی با اصول لازم در این زمینه به بروز اختلال در عملکرد سیستم منجر می‌شود^[۱۳]. از عوامل تاثیرگذار در راستای این پژوهه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش ابعاد المان‌های مدار و فاصله بین المان‌ها
- کاهش عرض مسیر سیگنال‌ها و فاصله بین آن‌ها
- اندازه مسیر سیگنال و اختلاف فاز آن‌ها
- اندازه خودالقای و تشعشع‌های ناخواسته
- دریافت سیگنال‌های ناخواسته

با توجه به مطالب فوق، آگاهی و رعایت نکات لازم در طراحی مدارچاپی به منظور حفظ کیفیت سیگنال‌ها^۱، جلوگیری از تاثیر متقابل، اثر سیستم‌های مختلف بر روی یکدیگر^۲ و سازگاری الکترومغناطیسی (EMC^۳) ضروری به نظر می‌رسد. با افزایش بسامد لازم است اثرات خطوط انتقال سیگنال در طراحی سیستم مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که طول مسیر سیگنال روی برد مدار چاپی قابل مقایسه با طول موج سیگنال باشد لازم است محاسبه خطوط انتقال در طراحی مورد توجه قرار گیرد^[۱۴].

۱-۴-۲ ساختار بردۀای مدار چاپی

بردۀای مدارچاپی مجموعه‌ای از یک یا چند لایه هادی هستند که با تعدادی عایق از یکدیگر جدا شده‌اند. این مجموعه به منظور نگهداری المان‌های مدار و ایجاد مسیرهای مناسب جهت ارتباط آنها

¹- Signal Integrity

²- EMI (Electromagnetic Interface)

³ - Electromagnetic Compatibility

مورد استفاده قرار می‌گیرد[۱۳]. به طور معمول از مس برای ماده هادی استفاده می‌شود؛ اما به عنوان عایق، مواد متعددی به کار می‌رود که با توجه به پارامترهایی از قبیل هزینه، پایداری حرارتی، ضریب ثابت عایق^۱ و پایداری مکانیکی نوع عایق تعیین می‌شود. عایق FR4 به عنوان رایجترین ماده در بسیاری از کاربردها با فرکانس کاری کمتر از ۲.۵ تا ۳ گیگاهرتز مورد استفاده قرار می‌گیرد[۱۴]. با افزایش فرکانس نوع ماده دی الکتریک و عرض آن اهمیت پیدا می‌کند. در فرکانس بالا از موادی مانند Gtek و یا Roger استفاده می‌شود[۱۵]. در این پایان نامه از تکنیک مطرح شده در [۱۶-۱۳] استفاده شده است.

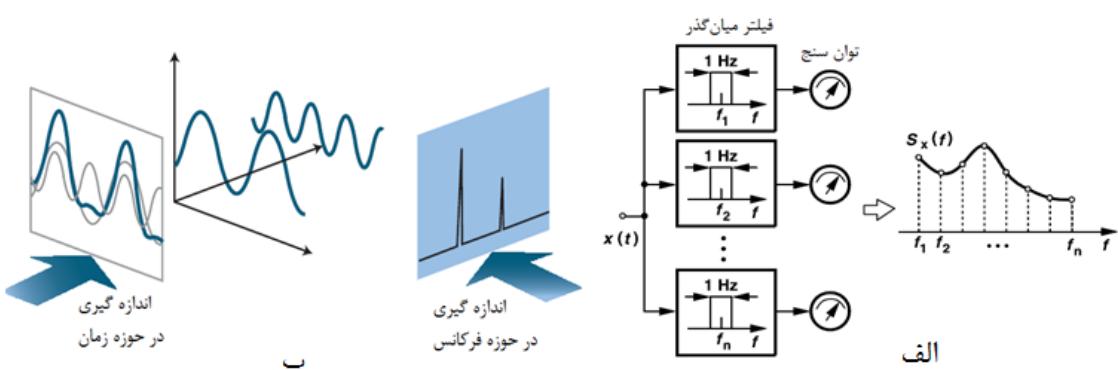
۳-۴-۱ قطعات فشرده

در بسامدهای بالا از المان‌های روی سطح استفاده می‌شوند[۱۴] که این المان‌ها قابلیت کار در بسامد بالاتر را دارند. از خودالقا با کیفیت خوب coilcraft استفاده شده است. همچنین ورکتورهای BB405 و ترانزیستور BFP420 به ترتیب تولید شرکت‌های Infineon و NXP می‌باشند.

۱-۵ تجهیزات اندازه‌گیری مدارهای فرکانس بالا

۱-۵-۱ طیف سنج^۲

از این دستگاه به منظور نمایش طیف بسامدی استفاده می‌شود. مفهوم اساسی کاری طیفسنج این است که توان تمام مولفه‌های فرکانسی را اندازه می‌گیرد که در شکل(۱-الف) مشاهده می‌شود. یک دسته فیلتر میان‌گذر با پهنای باند ۱Hz در فرکانس‌های مرکزی f_1 , f_2 , ..., f_n می‌تواند توان متوسط در هریک از این فرکانس‌ها را اندازه بگیرد[۱].



شکل(۱-۱): (الف) نمای مفهوم کار طیفسنج [۴] (ب) نمای کاری طیفسنج و نوسان‌نگار[۱۷]

^۱- Dielectric Constants

^۲-Spectrum Analyzer

شکل (۱-۱ ب) مفهوم حسی طیفسنج در مقابل کار نوساننگار را نشان می‌دهد. در فصل سوم و چهارم نحوه اندازه‌گیری و استفاده از طیفسنج بیان شده است.

۱-۵-۲ نوساننگار^۱

نوساننگار معمولاً در فرکانس‌های پایین‌تر کاربرد دارد که شکل موج سیگنال را در حوزه زمان نشان می‌دهد. نوساننگارها دو دسته آنالوگ و دیجیتال می‌باشند. امروزه معمولاً از نوساننگار دیجیتال استفاده می‌شود که از سیگنال ورودی نمونه برداری می‌کند و آن را نمایش می‌دهد. در فصل سوم نحوه کاری و حساسیت نوساننگار استفاده شده در این پژوهه بیان خواهد شد.

۱-۵-۳ تحلیل گر شبکه^۲

این دستگاه پارامترهای S مدار را اندازه‌گیری می‌کند^[۱۸]. به عبارت دیگر می‌توان با ایجاد مدارهای آزمونی، قطعات و المان‌های مدار، مانند خودالقا، خازن و ترانزیستور را اندازه‌گیری کرده و از صحت عملکرد آن دربسامد بالا اطمینان حاصل کرد.

۱-۶ مروری بر فصل‌های دیگر

در این بخش ساختار پایان‌نامه مطرح می‌شود. در فصل دوم مروری بر انواع نیمه‌هادی‌های به کار رفته در نوسان‌ساز و مقایسه آنها و سپس بررسی انواع تشید کننده‌ها و سرانجام مروری بر مدارهای به کار رفته در ساخت نوسان‌سازها مطرح می‌شود. در فصل سوم کارهایی که در فرکانس‌های پایین که به عنوان محملی برای ساخت نوسان‌ساز فرکانس بالا احتیاج است مطرح شده است. به عنوان مثال می‌توان به انواع آزمایش‌ها روی برد سوراخدار و کار با نوساننگار و طیفسنج و کابل‌های استفاده شده نام برد. در فصل چهار روش‌های اندازه‌گیری فرکانس بالا و محدودیت‌های که برای اندازه‌گیری فرکانس بالا وجود دارد و برخورد با قطعات نامرغوب و روش‌های شناسایی آن بیان شده است و در فصل آخر نتایج استفاده از قطعات مرغوب و دریافت سیگنال با محدودیت‌های مطرح شده در فصل چهار مطرح گردیده است و همچنین نتایج مورد انتظار از تحلیل تئوری و شبیه‌سازی و جوابی که در عمل مشاهده شده بیان گردیده است. در انتهای مراجع استفاده شده و نکات کاربردی که سازندگان در این زمینه ارائه نموده‌اند آورده شده است.

¹-Oscilloscope

²-Network Analyzer

فصل دوم: روش و مدل‌های ساخته شده نوسان‌سازها

۱-۲ مقدمه

در این فصل ابتدا دلیل به کار گرفتن عنصر فعال در نوسان‌سازها مطرح خواهد شد و سپس انواع عنصر فعال معرفی و با یکدیگر مقایسه خواهند شد. همچنین ساختار دو نوسان‌ساز که در این پژوهه ساخته شده از دو دیدگاه، بازخورد مثبت و مقاومت منفی به مختصر بیان خواهد شد. در پایان تاریخچه نوسان‌ساز و چند مدار گوناگون گستته، ساخته شده در شرکت‌های مختلف مطرح خواهند شد.

۲-۱ عنصر فعال

با توجه به آنکه به دنبال ساخت نوسان‌ساز سینوسی خواهیم بود، مدار تشدید خودالقا و خازن انتخاب مناسبی می‌تواند باشد. خودالقا و خازن دارای تلفات می‌باشند (در سال ۱۸۹۲ فیتزجرالد تلاشی برای ساخت مدار تشدید بدون اتلاف صورت داد که تاکنون چنین چیزی ساخته نشده است)، لذا باید عنصر فعالی، این اتلاف را جبران کند تا نوسان مدار تشدید با دامنه و بسامد مورد نظر ادامه یابد. در تعبیر دیگر چون خودالقا و خازن دارای تلفات می‌باشند یعنی یک مقاومت مثبت، لذا یک مقاومت منفی می‌بایست آن تلفات (مقاومت مثبت) را خنثی کند. مقاومت منفی توسط عنصر فعال ساخته می‌شود.

۳-۱ انواع عنصر فعال:

براساس اینکه چه توان و چه بسامدی از نوسان‌ساز دریافت شود، عنصر فعال مشخص می‌شود. در توان‌های بالا لامپ‌ها (نظیر کلایسترون و مگنترون) و در توان‌های پایین از نیمه هادی ترانزیستور و دیود استفاده می‌شود. مدارهای به کاررفته در این پایان‌نامه از ترانزیستور استفاده می‌کنند. در زیر افزارهای دیود و ترانزیستور مطرح شده است و انواع آن معرفی و مقایسه خواهند شد.

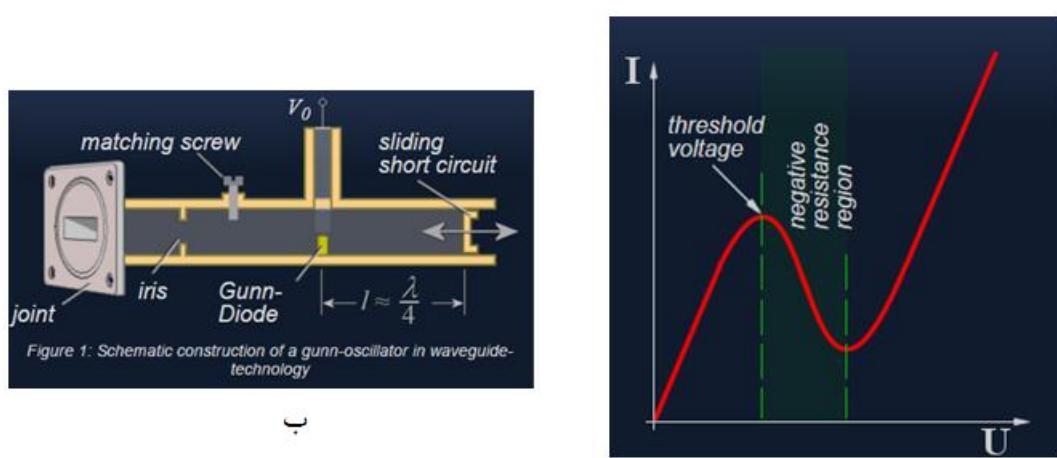
۱-۳-۲ دیود

افزاره دیود خود به چند زیر بخش تقسیم می‌شود

۱-۳-۲ دیود گان^۱:

دیود گان به افتخار محقق انگلیسی به نام J. B. Gunn که در سال ۱۹۶۳ آن را اختراع کرد نام گذاری شد. وی در این اختراع اثر میدان الکتریکی قوی در نیمه هادی‌ها را بررسی کرد. گان در آزمایش‌های خود متوجه شد زمانی که میدان الکتریکی اعمال شده به کریستال گالیم آرسناید^۲ به حدود 2000 V/cm رسید، نوساناتی با بسامد خیلی بالا در آن رخ می‌دهد.

مشخصه جریان به ولتاژ دیود گان را در شکل (۱-۲ الف) نشان داده شده است. به روشنی می‌توان دید از ولتاژ آستانه به بعد در محدوده مقاومت منفی قرار می‌گیرد. همچنین آزمایش‌ها نشان داده که با نمونه‌های کوتاه‌تر (حدود 0.1 mm) نوسان‌های متناوب بهتری به دست می‌آید.



شکل (۲-۱): الف) نمودار جریان بر حسب ولتاژ دیود گان، ب) نمای تولید سیگنال متناوب با دیود گان در موجبر

گان توانست شدت میدان الکتریکی را در داخل کریستال بر حسب فاصله و زمان اندازه‌گیری نماید. او مشاهده کرد که در هنگام وقوع نوسان‌ها ناحیه‌ای با شدت میدان بالا^۳ در نزدیکی کاتد ایجاد می‌شود که به طرف آند حرکت کرده و در آنجا از بین می‌رود و دوباره این کار پیوسته تکرار می‌شود. زمان لازم برای رسیدن این حوزه به آند به زمان گذار^۴ دیود معروف است که این زمان، بسامد نوسان دیود را مشخص می‌کند؛ به طوری که یک کریستال کوتاه در بسامد بالاتری از یک کریستال بلندتر نوسان خواهد کرد (مثلاً عرض ناحیه فعال در بسامد 10 GHz حدود $10 \mu\text{m}$ باشد) [۱۹].

چنانچه دیود گان در نوعی مدار تشديد قرار داده شود (مانند محفظه‌های تشديد کواکسیال یا موجبر)

¹ - Gunn diode

² - Gallium Arsenide

³ - high Field Domain

⁴ - Transit Time

که بسامد تشدید آن نزدیک بسامد مربوط به زمان گذار دیود گان باشد، می‌توان بسامد نوسان دیود را اندکی تغییر داده و آن را به بسامد تشدید مدار خارجی منطبق کرد.

همان‌طور که در شکل (۱-۲ ب) مشاهده می‌شود، از طریق V_0 می‌توان دیود گان را در نقطه کار مناسب قرار داد و از طریق iris پنجره‌ای که در یکی از دیوارهای محفظه تشدید تشکیل شده است توان مایکروویو به موجبر خروجی تزویج می‌شود.

تغییر بسامد این نوسان‌ساز از دو طریق مکانیکی و الکتریکی صورت می‌گیرد.

(۱) تنظیم مکانیکی بسامد^۱

در این دیدگاه بسامد تشدید محفظه را با تغییر دادن ابعاد آن و یا با یک پیچ تنظیم (همان‌طور که در شکل (۱-۲ ب) نشان داده شده و معادل یک راکتانس متغیر است) تغییر داده می‌شود.

(۲) تنظیم الکتریکی بسامد^۲

در این روش خازن متغیر با ولتاژ (دیود Varactor) به موازات دیود گان بسته می‌شود. با تغییر ولتاژ مستقیم (dc) اعمال شده به دیود ورکتور، اندازه خازن تغییر می‌کند، تا بسامد تشدید مطلوب حاصل شود.

دیود گان و دیود IMPATT (کمی جلوتر مطرح می‌شود) مشابه است، اما قابل تعویض نیست. دیود گان که از گالیم آرسناید ساخته شده می‌تواند تا بسامد ۲۰۰ گیگاهرتز کار کند. دیود گان ساخته شده از گالیم نیتراید می‌تواند تا بسامد ۳ تراهرتز برسد. مشخصات دیود گان شامل محدوده بسامد، حداقل توان، ولتاژ کار، جریان کار و بسته بندی می‌باشد [۲۰].

دیود گان احتیاج به جریان نسبتاً زیاد (حدود چند دهم آمپر) دارد و بازدهی کلی آن بسیار کم است (حدود چند درصد) و اعمال ولتاژ بیش از حد مجاز، به سرعت آن را می‌سوزاند.

۲-۱-۳-۲ دیود تونل^۳

این دیود در یک محدوده دارای مقاومت منفی است که می‌توان از آن در مدار نوسان‌ساز استفاده کرد [۲۱].

¹ - Mechanical Tuning

² - Electronic Tuning

³ - Tunnel diode

۲-۳-۱-۳ دیود زمان گذر بهمنی ضربه ای^۱ :

نوعی دیود ریزموج که اساس کار آن ترکیب اثر شکست بهمن ضربه ای و اثر زمان گذر حامل در تراشه نازک گالیم آرسناید و یا سیلیکون که درنهایت مشخصه مقاومت منفی تولید می کند. با قراردادن صحیح دیود در کاواک یا موج بر تنظیم شده می توان نوسان ساز یا تقویت کننده ای به دست آورد که درگستره گیگا هرتز کار کند [۲۲].

۲-۳-۱-۴ دیود زمان گذر بهمنی پلاسما به دام افتاده^۲ :

دیود ریزموج حالت جامد که بسامد کار آن به عنوان نوسان ساز به طور تقریبی با ضخامت لایه فعال تعیین می شود [۲۳].

۲-۳-۲ ترانزیستور:

از انواع ترانزیستور می توان ترانزیستور اثربار میدانی^۳، ترانزیستور اثربار قطبی^۴، ترانزیستور اتصال دو قطبی نوع دیگر^۵ و ترانزیستور با قابلیت حرکت سریع الکترون^۶ نام برد [۲۴] و در تقسیم بندی تکنولوژی ساخت می توان به سیلیکون (Si)، گالیوم آرسناید (GaAs) و سیلیکون ژرمانیوم (SiGe) اشاره کرد.

کار با BJT تا بسامدهای پایین تر از ۸ گیگاهرتز مطلوب می باشد. اما بالاتر از این بسامد کارایی خوبی نداشته و از FET ها استفاده می شود. قابل ذکر است که BJT ها تا ۱۰ dB مشخصه نویز فاز بهتری از FET ها دارند [۲۵].

کارهای زیادی برای مقایسه عملکرد MESFET، HEMT و HBT انجام شده است. در سال ۱۹۸۸ گزارش شده است که در دمای اتاق MESFET عملکرد بهتری از HEMT ها دارند بطوریکه نویز فاز MESFET ها و HEMT ها در افست ۱۰ kHz از بسامد مرکزی به ترتیب برابر با -95 dBc/Hz و -85 dBc/Hz است [۲۶].

بررسی های انجام شده بین HEMT و HBT که در سال ۱۹۹۵ در [۲۷] انجام شده است، نشان می -

¹ - IMPATT Diode (IMPact ionization Avalanche Transit-Time diode)

² - TRAPATT Diode (TRApped Plasma Avalanche Triggered Transit diode)

³ - Bipolar Junction Transistor (BJT)

⁴ - Field Effect Transistor

⁵ - Hetero junction bipolar transistor (HBT)

⁶ - High electron mobility transistor (HEMT)

دهد که HBT‌ها می‌توانند در نوسان‌سازها با نویز فاز پایین بکار برد شوند درحالی که نویز ترانزیستورهای HEMT در ازای بالا رفتن بسامد نسبت به ترانزیستورهای HBT، کمتر افزایش می‌یابد.

۴-۲ مقایسه عنصر فعال نیمه هادی:

ترانزیستور در مقایسه با دیودها عنصرهایی با توان دهنده بالا می‌باشند و از نویز فاز خوبی نیز برخوردارند. از جمله ضعفهای دیود گان می‌توان به جریان آستانه^۱ اشاره کرد [۲۵]. بیشتر منابع تولید سینگال تا قبل از سال ۱۹۷۰ با استفاده از دیود Gunn و IMPATT بودند. از اواسط دهه هفتاد استفاده از عناصر سه دهانه افزایش پیدا کرد و در اواخر این دهه از تشدید کننده‌های عایقی استفاده شده است [۲۵].

دیودهایی مانند دیود Impatt و یا دیود Gunn عنصرهای مقاومت منفی می‌باشند که با اعمال تغذیه مناسب، تولید مقاومت منفی می‌کنند. اما ترانزیستورها علاوه بر اعمال تغذیه مناسب نیاز به مدار بازخورد دارند تا در ناحیه غیرخطی وارد شوند و تولید مقاومت منفی نمایند. به بیان دیگر در عنصر دیودی تولید مقاومت منفی فقط وابسته به مکانیزم داخلی دیود است، اما در ترانزیستور علاوه بر نوع آن، به مدار بازخورد نیز وابسته می‌باشد. البته ویژگی مهم عنصرهای دیودی قابلیت کارکرد در بسامد-های بالاتر می‌باشد.

عنصر فعال مورد بررسی در این پایان‌نامه ترانزیستور می‌باشد. ترانزیستور نقش بسیار پررنگی در مقدار توان خروجی و همچنین مقدار نویز فاز نوسان‌سازها دارد. با توجه به معیار بارکه‌اوزن باید در عمل عنصر فعال سیگنال خروجی و پسخورد را به اندازه کافی تقویت کند تا شرایط نوسان برقرار شده و باقی بماند. چهار معیار اصلی برای انتخاب ترانزیستور در نوسان‌سازها که باید در نظر گرفته شود عبارتند از: محدوده بسامدی (بسامد قطع)، توان خروجی، بهره و نویز. برای اینکه نوسان‌ساز با قابلیت رقابت ساخته شود باید به دنبال ترانزیستورهایی بود که بتواند با منابع ولتاژ پایین کار کند [۱۰]. یعنی نوسان‌ساز با ولتاژ تغذیه کوچک‌تر درست شود.

۴-۵ انواع نویز

نویز حرارتی^۲ و شات^۳ روی نسبت سیگنال به نویز، در فاصله‌ای دور از بسامد مرکزی موثر خواهد بود،

¹ - threshold current

² -Thermal

³ -Shot

ولی نویز فلیکر^۱، نویز نوسان‌ساز در فاصله نزدیک به بسامد مرکزی مهم می‌شود[۲۸]. این نویز، نویز فاز گفته می‌شود و بر حسب فاصله از بسامد اصلی و میزان افت آن کیفیت نوسان‌ساز مشخص می‌شود.

۲-۵-۱ نویز فاز:

از لحاظ تحلیلی در نوسان‌سازها، انتظار ضربه در طیف خروجی آن می‌رود، اما عواملی باعث می‌شود که ضربه تبدیل به طیف شود[۴]. جیتر معادل زمانی نویز فاز است که در بسامد مطرح می‌شود. نویز فاز یک پدیده ناخواسته و مزاحمی است که به دنبال کاهش و یا حتی حذف آن هستیم. اهمیت نویز فاز از آن جهت است که باعث محدودیت در نوع مدولاسیون می‌شود (این پدیده در تقسیم کanal‌های بسامدی با عرض کوچک را دچار مشکل می‌کند). این باعث شده که بسیار ویژه در ساخت نوسان‌ساز به نویز فاز توجه شود (حتی راضی به افزایش توان در مقابل کاهش نویز فاز هستند) و روند مقالمها در این مسیر بسیار زیاد است که نقطه عطف این مقالمها، مقاله حاجی میری می‌باشد[۳۰-۲۹].

نویز فاز معاوضه‌ای با گستره تنظیم و توان مصرفی نوسان‌ساز دارد که طراحی نوسان‌ساز پهن باند را مشکل‌تر می‌کند[۴].

۲-۶ تحلیل نوسان‌ساز

با توجه به تجربه‌ای که در تحلیل نوسان‌سازها حاصل گردید، اغلب در تحلیل عناصر سه پایه (ترانزیستور) از دیدگاه بازخورد مثبت استفاده می‌شود و تحلیل نوسان‌سازها با دیود از دیدگاه مقاومت منفی صورت می‌گیرد.

۲-۶-۱ دیدگاه بازخورد

همان‌طوری که بیان شد دریک نوسان‌ساز باید عنصر فعال مثلاً ترانزیستور وجود داشته باشد. در معیار بارکهاؤزن برای داشتن نوسانی با دامنه مشخص الزاماً بخشی از توان خروجی به ورودی بازخورد می‌شود تا بسامد نوسان‌ساز پایدار بماند. وقتی بازخورد مطرح می‌شود می‌توان از دیدگاه کنترلی نوسان‌ساز را بررسی کرد. در این دیدگاه قطب نهایی نوسان‌ساز برای تولید سیگنال سینوسی پایدار روی محور ω_z قرار می‌گیرد. برای اینکه نوسان‌ساز خود راهانداز (فقط با منبع تغذیه کار کند) باشد، باید قطب‌های نوسان‌ساز در ابتدا در نیمه راست محور ω_z باشد و سپس بعد از خود راهاندازی به روی محور ω_z برگرد. وقتی قطب‌ها در سمت راست محور ω_z باشد یعنی ناپایداری و برای آنکه بتوان روی محل قطب کنترل ایجاد کرد نیاز به بازخورد احساس می‌شود. با توجه به ناپایداری و کنترل قطب‌ها،

¹ - Flicker

بازخورد مثبت مطرح می‌شود.

۲-۶ دیدگاه مقاومت منفی

این دیدگاه به صورت گسترهای در تحلیل و طراحی نوسان‌سازهای RF و مایکروویو استفاده می‌شود (هرچند نوسان‌سازهای بسامد پایین را نیز می‌توان با این روش طراحی کرد) روش‌های متعددی برای ایجاد مقاومت منفی وجود دارد. از جمله می‌توان به دیودهای IMPATT و GUNN اشاره کرد که باید نقطه کار آن‌ها در جایی قرار گیرد تا دیود در نقش مقاومت منفی عمل کند. این کار را نیز می‌توان با استفاده از ترانزیستورهای ناپایدار در بسامد نوسان مورد نظر است صورت گیرد. تحلیل ریاضی بازخورد مثبت و مقاومت منفی در [۳۱ و ۴] آمده است.

۷-۲ دسته بندی نوسان‌ساز براساس تشدید کننده

بیشتر نوسان‌سازهای بسامد پایین از نوع مقاومت و خازن می‌باشند. مثلاً نوسان‌ساز RC از این دست می‌باشد. در بسامدهای بالاتر مثلاً در بسامدهای رادیویی خودالقا و خازن به عنوان هسته مرکزی تعیین بسامد می‌باشد، تشدید کننده LC را مدار تانک نیز نامیده می‌شود. نوسان‌ساز LC را نمی‌توان در بسامدهای پایین و یا بسامدهای بالاتر از چند گیگاهرتز استفاده کرد زیرا در بسامدهای پایین ابعاد خودالقا و خازن بزرگ شده و برای بسامد بالا، اندازه سیم‌های خودالقا نمی‌تواند از یک مقداری کوچک‌تر باشد لذا هزینه‌بر بودن ساخت خودالقا محدودیتی برای این نوع از تشدید کننده‌ها ایجاد می‌کند. نوع سوم نوسان‌سازها، تشدید کننده‌های دی‌الکتریک می‌باشند که در بسامدهای پایین نوسان‌سازهای کریستالی^۱ و در بسامدهای بالا تشدید کننده‌های عایقی^۲ و تشدید کننده‌های سرامیکی^۳ می‌باشد. برای نوسان‌سازهای پهن باند از دیود ورکتور و تشدید کننده YIG استفاده می‌شود. در جدول (۲-۳) دسته بندی نوسان‌سازها بر حسب نوع تشدید کننده آن‌ها بیان شده است.

جدول (۲-۳) دسته بندی نوسان‌ساز بر حسب نوع تشدید کننده

ردیف	نوع نوسان‌ساز	ویژگی	محده بسامدی	تشدید کننده
۱	نوسان‌ساز LC	نویز فاز خوب	VHF , UHF	عنصر فشرده
	نوسان‌ساز RC	نویز فاز نسبتاً خوب، سادگی	HF	
۲	نوسان‌ساز کریستالی	تک بسامد دقیق	HF , VHF	کریستال
۳	نوسان‌ساز با تشدید کننده عایقی	تک بسامد، نویز دور از بسامد مرکزی خوب	بالاتر از UHF	تشدید کننده عایقی

^۱ - Crystal oscillator

^۲ - Dielectric Resonator Oscillator

^۳ - Ceramic resonator

خط انتقال	بالاتر از UHF	با استفاده از مدارچاپی و کاهش هزینه ساخت	نوسان‌ساز خط انتقال	۴
تشدید کننده حفره	بالاتر از UHF	ضریب کیفیت بالا و پایدار	نوسان‌ساز حفره ^۱	۵
YIG	واسیع	پهن باند	نوسان‌ساز قابل تنظیم جریان YIG	۶
ورکتور	واسیع	پهن باند	نوسان‌ساز قابل تنظیم ولتاژی	

همان‌طور که از جدول (۳-۲) قابل مشاهده می‌باشد به صورت عمدۀ مدارهای تشدید به چهار دسته: فشرده، گسترده، عایقی و کنترل شده با سیگنال الکتریکی گروه‌بندی می‌شوند. برای تشریح هر کدام از این گروه‌ها مثالی بیان می‌شود. از مدارات فشرده می‌توان به: مقسم خازنی (نوسان‌ساز کلپیتس)، مقسام خودالقایی (نوسان‌ساز هارتلی) و ترانس تشدید اشاره نمود. تشدید کننده‌های خط انتقال و حفره از نوع مدارهای گسترده می‌باشند. مدارات تشدید کننده عایقی با توجه به بسامد کاری به دو دسته تقسیم می‌شوند که در بسامدهای پایین کریستال و در بسامد بالا تشدید کننده عایقی و سرامیکی استفاده می‌شود. نوسان‌سازهایی که بسامد آن‌ها با سیگنال الکتریکی کنترل شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند: کنترل شده با ولتاژ (VCO) و کنترل شده با جریان (CCO). در جدول (۴-۲) دسته بندی نوسان‌سازهای پهن‌باند را مشاهده می‌کنید، که عامل پهن‌باند شدن آن‌ها از نوع جریان YIG و از نوع ولتاژ ورکتور می‌باشد.

جدول (۴-۲): دسته بندی نوسان‌سازهای پهن‌باند

ردیف	نوع نوسان‌ساز	قابلیت تغییر	با تشدید کننده
۱	نوسان‌ساز قابل تنظیم	جریان	YIG
۲	نوسان‌ساز قابل تنظیم	ولتاژ	ورکتور

۸-۲ ورکتور

برای آنکه بسامد نوسان در تشدید کننده خودالقا و خازن (مدار تانک) تغییر کند، نیاز به تغییر خودالقا و یا خازن می‌باشد، چون ساختن خودالقایی که اندازه خودالقایی آن تغییر کند مشکل است لذا نیاز به تغییر خازن خواهد بود. تغییر اندازه خازن، در پیوند نیمه هادی صورت می‌گیرد.

۸-۱ ساختار ورکتور

در پیوند نیمه‌هادی PN از اتصال دو نوع نیمه هادی مختلف به یکدیگر، خازنی ایجاد می‌شود. زمانی که پیوند نیمه‌هادی در بایاس معکوس قرار گیرد، با تغییر ولتاژ، اندازه خازن آن تغییر می‌کند. این

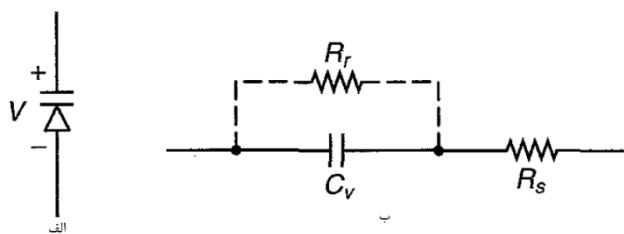
^۱ - Cavity Resonator Oscillator

دیود به گونه‌ای طراحی می‌شود تا تلفات بسیار کمی داشته باشد بنابراین Q بالایی دارد.

برای یک ورکتور از نوع شاتکی C_V برابر مقدار ظرفیت خازنی آن است، از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$C_V = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V_{Tune}}{V_{bi}}\right)^{1/2}} \quad 1-2$$

در معادله ۱-۲ ظرفیت خازنی در ولتاژ صفر برابر C_0 ، V_{Tune} برابر مقدار ولتاژ معکوس و V_{bi} برابر پتانسیل اتصال ($V_{bi} = 0.7 V$) می‌باشد. مقاومت R_s بیان کننده مقاومت سری دیود می‌باشد، R_r مقاومت معکوس دیود می‌باشد که با توجه به بزرگ بودن آن قابل صرف نظر است [۳۱].

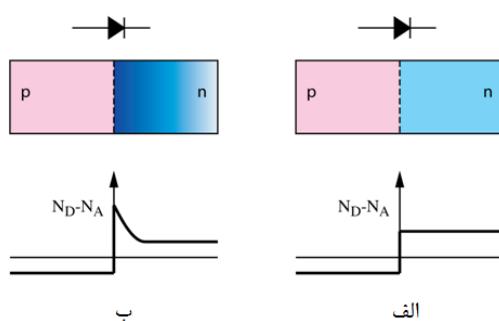


شکل (۲-۲): (الف) نماد مداری دیود و (ب) مدل مداری [۳۱]

ورکتورهای سیلیکونی، سریع‌ترین زمان آرامش^۱ را دارند. بسامد قطع یک ورکتور، بسامدی است که در آن $Q_V=1$ شود.

۲-۸-۲ ورکتور با خطسانی بیشتر

دو نوع ورکتور abrupt و Hyper abrupt ها دارای محدوده تنظیم بزرگتر و با خطسانی بیشتر می‌باشند که یکی از سازندگان با کیفیت آن Sky works می‌باشد که البته ضعف این ورکتور در Q آن می‌باشد.



شکل (۲-۳) (الف) ورکتور abrupt (ب) ورکتور نوع Hyper Abrupt

^۱ -Settling Time

معادله (۱-۲) را می‌توان در حالت کلی به صورت معادله (۲-۲) بیان کرد که در آن m نوع ورکتور را مشخص می‌کند. اگر $m=1$ باشد ورکتور Abrupt و اگر $m \approx 2$ باشد از نوع Hyper abrupt است.

$$C_j = \frac{C_{jo}}{\left(1 + \frac{V_{Tune}}{V_{bi}}\right)^m} \quad 2-2$$

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad 3-2$$

$$f_{osc} \approx \frac{1}{(2\pi\sqrt{LC_{jo}})} \left(\frac{V_{Tune}}{V_{bi}}\right)^{m/2} \quad 4-2$$

همان‌طور که از معادله (۴-۲) مشخص است اگر $m \approx 2$ باشد نمودار تغییرات بسامد بر حسب ولتاژ خطی خواهد بود

۳-۸-۲ ورکتور استفاده شده در این پروژه

در این پایان نامه از ورکتورهای BB135,BB405,BB105 که همگی آنها Abrupt هستند، استفاده شده است. ورکتور BB105، اثبات شد در ابتدای باند VHF کار می‌کند و محدوده تغییرات آن در بازه ۵ تا ۵۰ پیکوفاراد می‌باشد، در فصل سوم در شکل (۲۰-۳ ب) نمودار تغییرات اندازه خازن بیان شده است و در شکل (۲۰-۳ الف) مدل مداری که دیود ورکتور بسته خواهد شد، آورده شده است. ورکتور BB135,BB405 در باند UHF می‌باشد و محدوده تغییرات آن حدود ۴ تا ۱۸ پیکوفاراد است [۳۳].

YIG ۹-۲

برای نوسان پهن باند روش دیگری که مطرح می‌شود رزوناتورهای YIG است. تشدیدکننده YIG کنترل شده با جریان است. این رزوناتور حجمی از ماده $Y_2F_2(FeO_4)$ می‌باشد که سطح آن را فریت پوشانده است و دارای Q بالایی است که با تغییر نقطه کار dc تحریک میدان مغناطیسی، قابلیت تنظیم در باند وسیع بسامدی خواهد داشت. رزوناتور YIG از خاصیت رزونانس فرومغناطیسی استفاده می‌کند و در محدوده ۵۰۰ مگاهرتز تا بیش از ۵۰ گیگاهرتز قابلیت تغییر بسامدی دارد که وابسته به ترکیبات ماده YIG، اندازه ماده و میدان مغناطیسی می‌باشد.

تشدید کننده YIG را می‌توان به صورت یک مدار RLC موازی مدلسازی کرد، که مقدار اندازه این قطعات وابسته به مغناطیس شدگی^۱ تزویج پهنهای خط تشدید^۲ در کره YIG و نیز به میدان مغناطیسی dc اعمال شده، می‌باشد [۳۱].

$$G_0 = \frac{d^2}{\mu V W_m Q_u} \quad ۵-۲$$

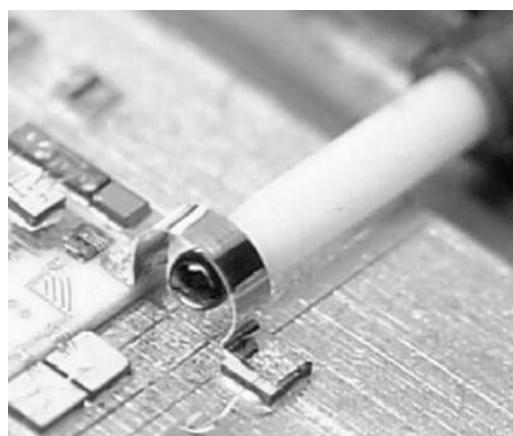
$$L_0 = \frac{\mu V W_m}{W_0 d^2} \quad ۶-۲$$

$$C_0 = \frac{1}{L_0 W_0^2} \quad ۷-۲$$

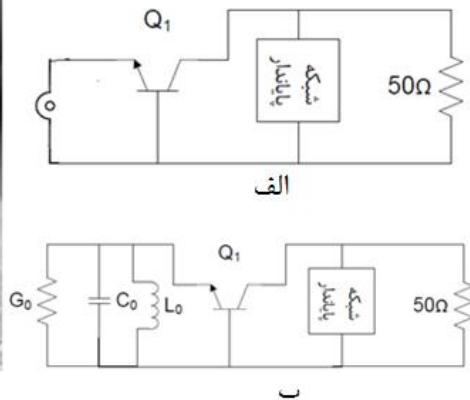
بدین ترتیب:

$$W_m = 4\pi M_s * 2\pi \gamma = \gamma 8\pi^2 M_S \quad ۸-۲$$

$$H_0 = \frac{4\pi M_S / 3}{\Delta H} \quad ۹-۲$$



[۳۴] YIG نماد مداری (۲-۱)، نماد مداری (۳۱)، مدل مداری (ج) نمای ظاهری



در این معادله‌ها M_s مغناطیس شدگی اشباع^۳ کره، V حجم کره، d قطر حلقه تزویج، γ ژیرومغناطیس^۴ ($H_0 / 2.8 \text{ MHZ/O}_e$)، H_0 میدان مغناطیسی dc اعمال شده، Q_u ضریب کیفیت در حالت بی‌باری، ΔH عرض خط تشدید (قریباً $0.2 O_e$) و w_0 بسامد مرکزی تشدید است که این بسامد به صورت زیر قابل بیان است [۳۱].

¹ - Magnetization

² - Resonance line width

³ - Saturation magnetization

⁴ - Gyromagnetic ratio

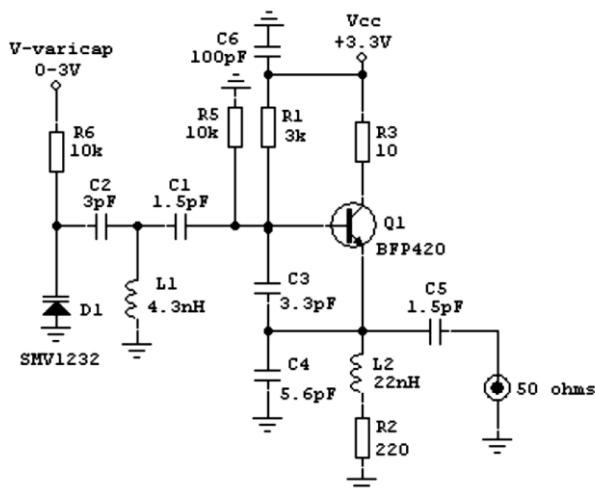
$$W_0 = 2\pi \gamma H_0$$

دو تشدید کننده، تشدید کننده عایقی و تشدید کننده خط انتقال از نوع تشدید کننده‌های گستردۀ می‌باشند.

۱۰-۲ پوش^۱ - پوش^۲ - ان - پوش^۲

در بسامد بالا توان نوسان‌ساز کاهش می‌یابد. همچنین ساخت المان‌ها، برای تولید بسامد بالاتر هزینه-بر و مشکل است. برای جبران این ضعف از ساختار Push-push می‌توان استفاده کرد. این طرح در سال ۲۰۰۱ مطرح شد[۳۵]. ساختار Push-push از دو نوسان‌ساز که در هماهنگ اول کار می‌کنند، استفاده می‌کند به طوری که سیگنال خروجی هماهنگ اول آن دو با هم اختلاف فاز ۱۸۰ درجه‌ای داشته باشند، لذا هماهنگ دوم آن دو، هم فاز می‌باشند. با جمع این دو هماهنگ می‌توان نوسان‌سازی داشت که در هماهنگ دوم با بهبود نویز فاز و البته توان دریافتی بالاتر داشته باشد. این ساختار را می‌توان به حالت n-push نیز گسترش داد. اگرچه این ساختار باعث بهبود نویز فاز می‌شود اما ضعف این طرح حساس بودن به المان‌های مدار است و اغلب به دلیل اثرات ناخواسته هماهنگ‌های پایین‌تر باقی می‌ماند.

۱۱-۲ مدل‌هایی از پهن باندهای ساخته شده[۳۶]



شکل (۲-۵): نوسان‌ساز کلپیتس در باند ۱.۵۲ تا ۱.۵۶ گیگاهرتز

در مدار شکل (۲-۵) خازن C3 و C4 نقش بازخورد مثبت کلپیتس را بازی می‌کند. نسبت آنها مهم‌تر

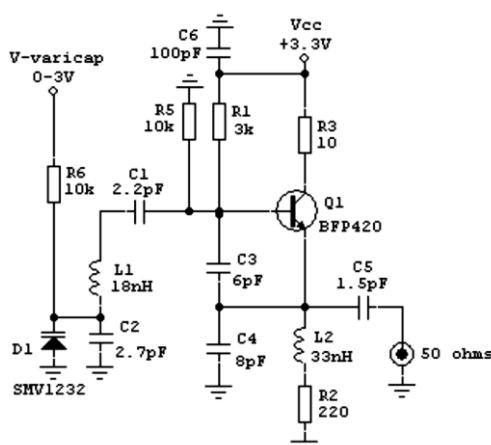
¹-push-push

²-n-push

از مقدار تک تک آنها می‌باشد (اگرچه مقدار تک تک آنها برای تعیین بسامد اهمیت دارد) و بهترین نسبت هم یک است و افزایش Q با کاهش C_3 و یا افزایش C_4 مناسب است. با توجه به این که بهره حلقه باید بزرگ‌تر از یک باشد و نباید تحت گرما، کم شود. مقدار R_3 روی بهره حلقه موثر می‌باشد به نحوی که کاهش آن باعث افزایش بهره حلقه می‌شود (تأثیر عکس دارد) که به عنوان یک وسیله کنترلی برای تعیین بهره حلقه می‌باشد. بهره زیاد حلقه باعث افزایش Q می‌شود ولی مدار را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین مقاومت R_3 روی دامنه هماهنگ‌ها تاثیر دارد.

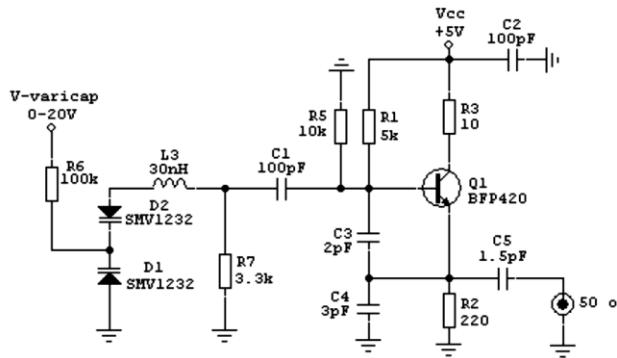
خودالقا L_2 نقش RFC را دارد که امپدانس امیتر را زیاد می‌کند و باعث می‌شود توان بیشتری به بیس منتقل گردد تا بهره حلقه بزرگ‌تر از یک شود و همچنین توان به خروجی انتقال یابد.

خازن C_1 طبقه جدا کننده تشید کننده از قسمت مدار فعال می‌باشد و هرچه C_1 کمتر باشد Q بیشتر است. این کار نویز فاز را کاهش می‌دهد، اگرچه توان خروجی نیز کاهش می‌یابد. این خازن با مقادیر بزرگ، تزویج راحتر می‌شود و با میزان کم آن روی نویز فاز اثر گذار است. بهترین راه برای امتحان بزرگی خازن C_2 نمایش توان خروجی VCO تحت ولتاژ صفر ولت ورکتور می‌باشد. توان باید در ولتاژ صفر ولت ورکتور تا سه ولت زیر یک dB باشد و برای مقادیر کوچک C_2 توان خروجی در ولتاژ صفر ولت ورکتور افت می‌کند. هرچه F_i ترانزیستور بیشتر باشد می‌تواند C_2 کوچک‌تر باشد تا نوسان‌ساز راحتر راه اندازی شود که در شبیه‌سازی قابل اعتماد باشد. برای مشاهده تاثیر گذاری نویز فاز ورکتور از خازن ثابت ۲.۵ پیکوفاراد استفاده می‌شود. استفاده از ورکتور توان خروجی را ۶ تا ۵ dB کمتر می‌کند. بیشترین اثر ورکتور تاثیر مدولاسیون آن است، این اثرحتی از کاهش Q ناشی از مقاومت نویزی مدار داخلی آن‌ها، مهمتر است. یک راه برای کاهش اثر مدولاسیون استفاده از موازی کردن دو یا چند ورکتور کوچک‌تر است. در حالی که نمودار تغییرات آن ثابت بماند.



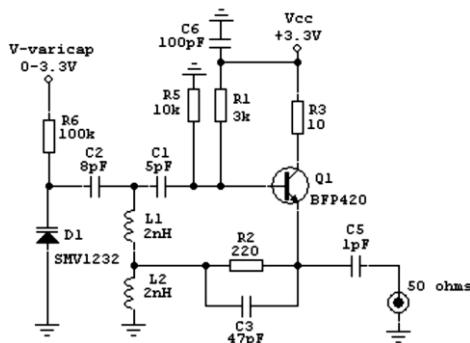
شکل (۲-۶) : نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ سری کلپیتس یا (کلاب)

تقریباً به صورت مدار شکل (۶-۲) می‌باشد و اختلاف آن با مدار فوق در خازن C1 می‌باشد، به طوری که اندازه آن در مقابل خازن C3 و C4 قابل ملاحظه باشد. دلیل استفاده از این پیکربندی پایداری بیشتر می‌باشد.



شکل (۷-۲): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۹۵۰ تا ۲۲۰۰ مگاهرتز

در نوسان‌ساز شکل (۷-۲) به جای یک ورکتور از اتصال دو ورکتور استفاده شده است که به ورکتور پشت به پشت معروف است. خازن C3 و C4 به گونه‌ای طراحی می‌شود که نمودار توان در رنج بسامدی دارای حالتی صاف باشد و همچنین نویز فاز کاهش پیدا کنند. این پیکربندی نسبت به پارامترهای ترانزیستور حساس است. R6 و R7 برای تنظیم نقطه کار می‌باشد که باعث کاهش نویز فاز و همچنین کاهش اندازه خازن انگلی می‌شود که هر دو این موارد باعث کاهش ناپایداری فرکانسی مدار می‌شود.

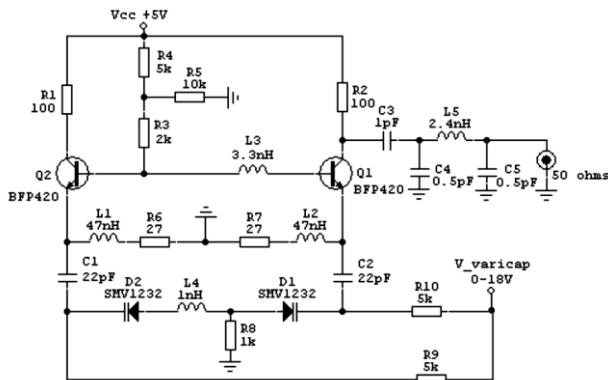


شکل (۷-۸): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۱.۴ تا ۱.۸ گیگاهرتز

مدار شکل (۸-۲) شبیه مدارهای موازی کلپیتس شکل (۴-۲) است که به جای خازن از خودالقا استفاده می‌شود.

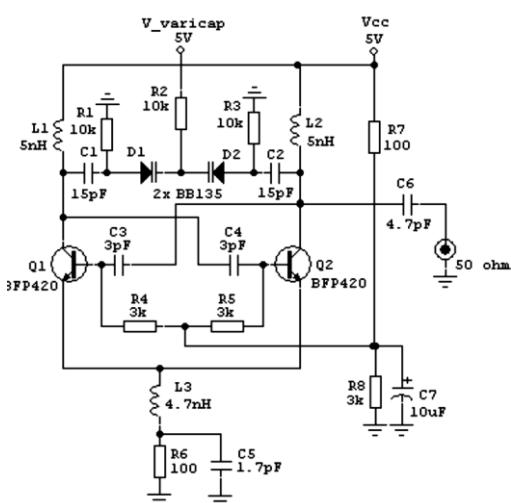
در مدار شکل (۹-۲) بستن ورکتور در حالت پشت به پشت باعث می‌شود خازن کمتری در ولتاژهای

بالا داشته باشیم. در این مدار R8 و R9 و R10 نقطه کار ورکتور را مشخص می‌کنند که باعث کاهش نویز فاز می‌شوند و نیازمندی مدار را به RFC از بین می‌برند. این مدار به طور کلی دارای ضربه^۱ و همچنین ناپایداری فرکانسی می‌باشد.



شکل (۲-۹): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند ۳ تا ۶ گیگاهرتز

در شکل (۱۰-۲) بدء بستان بین نویز حرارتی، نویز فاز و توان مصرفی DC به گونه‌ای برقرار می‌شود تا دو ترانزیستور تفاضلی در مرز اشباع و خطی قرار گیرند. در این مدار تغییرات فرکانس با BB135 صورت می‌گیرد. نویزهای بسامد پایین به خاطر فیلتر دنباله کم تاثیر می‌شود. مدولاسیون دامنه بر روی بسامد حامل ناشی از نویز کم-فرکانس دنباله است. کاهش نویز فاز در رنج‌های پایین تغییرات بسامدی جایی که ورکتور غیر خطی کار می‌کند، بسیار اهمیت دارد.

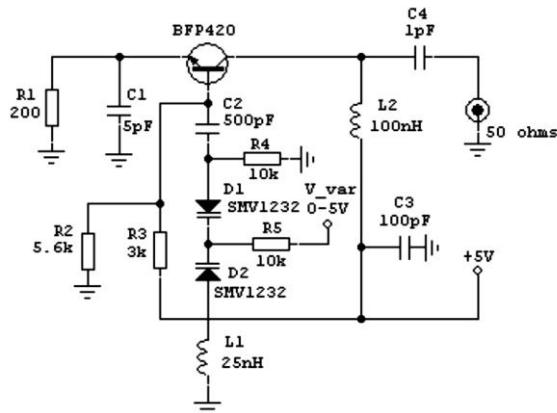


شکل (۱۰-۲): مدار اتصال ضربه‌دی در باند ۵۰۰ تا ۱ گیگاهرتز

عملکرد مدار در شکل (۱۱-۲) شدیداً به نوع ترانزیستور وابسته می‌باشد و تشذید کننده آن دو دیود

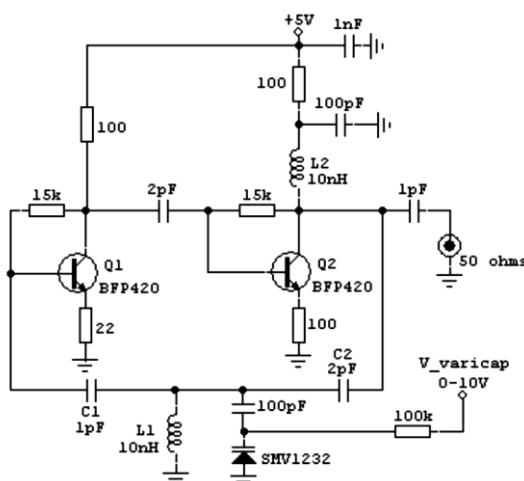
^۱ - Spurs

ورکتور و یک خودالقا می‌باشد. اگر در هنگام برقراری نقطه کار مقاومت امیتر کمتر از ۲۰۰ اهم باشد نیاز به یک RFC سری با مقاومت امیتر خواهد بود. همچنین خروجی را در این مدار می‌توان از نقاط مختلفی دریافت کرد.

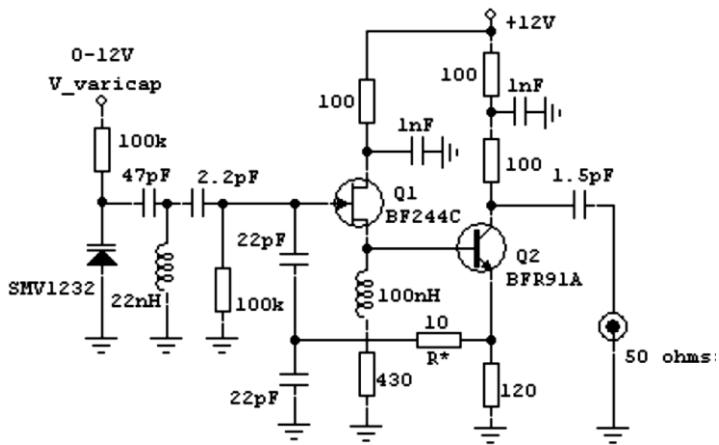


شکل (۱۱-۲): نوسان ساز مقاومت منفی در باند ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاهرتز

در مدار شکل (۱۲-۲) بسامد تحت تاثیر المان‌های فعال نیست و عاری از هر گونه تغییرات المان فعال می‌باشد. در این پیکره‌بندی طبقه بافر امیتر مفید است. به طوری که انرژی مستقیماً از خازن متصل به این طبقه گرفته می‌شود.

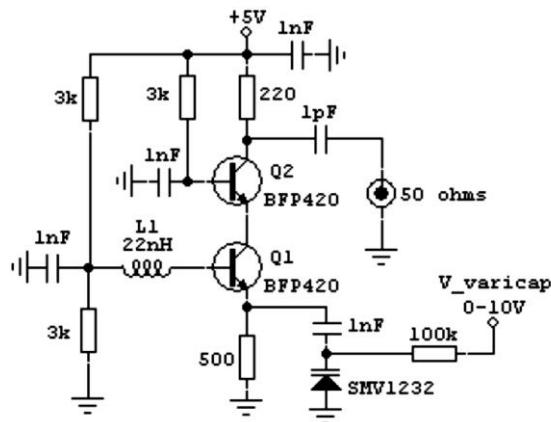


شکل (۱۲-۲): نوسان کنترل شده با ولتاژ Frankli یک تا ۱.۴ گیگاهرتز



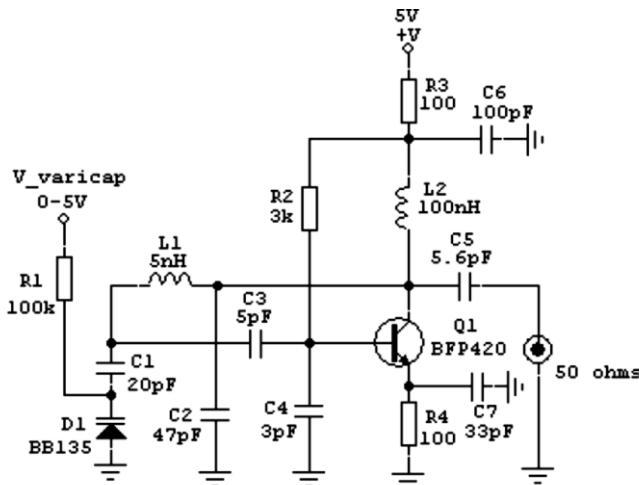
شکل (۱۳-۲): نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ Goral در باند ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتزی

در پیکره بندی شکل (۱۳-۲) نقطه میانی دو خازن امپدانس کمتری نسبت به زمین در مقایسه با امیتر دارد، به خاطر اینکه بهره این نوسان‌گر بزرگ‌تر از حالت استاندارد کلپیتس است. جایگذاری یک فیدبک مقاومتی R به بهبودی نویز فاز و خطی بودن نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ کمک می‌کند. ویژگی‌ای که در این مدار قابل ملاحظه است ترکیب دو ترانزیستور JFET و BJT است که بهره بسیار بالاتری نسبت به حالت استفاده از JFET تنها را فراهم می‌کند.



شکل (۱۴-۲): پیکره‌بندی کسکود در باند ۱.۴ تا ۲ گیگاهرتز

شکل (۱۴-۲) پیکره‌بندی کسکود را نشان می‌دهد، که در بازه ۱.۴ تا ۲ گیگاهرتز که تنها با یک ورکتور مدل SMV1232 صورت گرفته است.

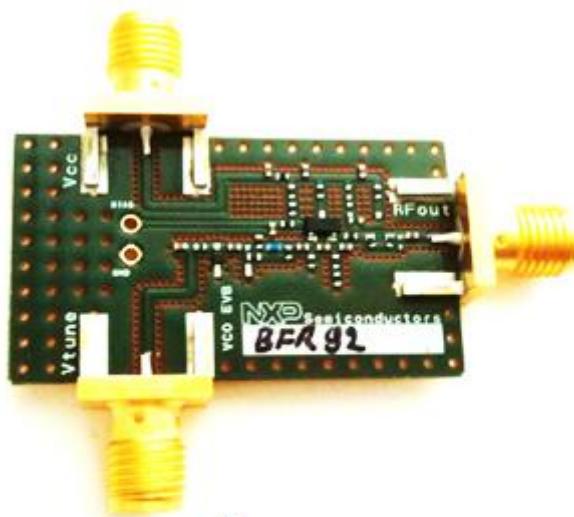


شکل (۲-۱۵): پیکره‌بندی Vacker در باند ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاهرتز

در شکل (۲-۱۵) نوسان‌گر Vacker را نشان می‌دهد. سیگنال خروجی مستقیم به ورودی بر نمی‌گردد. در این مدار خازن C1 به صورت سری با ورکتور قرار دارد تا باعث جداسازی ولتاژ dc ورکتور شود. همچنین خازن C3 به منظور پایداری مدار تعیین و بهینه‌سازی می‌شود. امپدانس ورودی این نوسان‌گر مانند نوسان‌سازهای دیگر نیست و همچنین میزان امپدانس خروجی کلکتور بسیار کم است که باعث بهره کم می‌شود.

برای پهن باند از تکنیک‌های بانک خازنی [۳۷] و خودالقا فعال [۳۸] استفاده می‌شود. به دلیل کاهش حجم پایان‌نامه از تشریح آنها پرهیز می‌شود.

مدل ساخته شده نوسان‌ساز پهن باند از شرکت NXP که در سال ۲۰۱۲ ارائه کرده [۳۹] به صورت شکل (۲-۱۶) است.



الف

شکل (۲-۲)؛ (الف) نمای ظاهري قطعه نوسان‌ساز پهنه باند شرکت NXP [۳۹]، (ب) مدار نوسان‌ساز شرکت NXP [۳۹]

این نوسان‌ساز در بازه ۱۱۰۰ تا ۹۰۰ مگاهرتز با این مزیت که توان خروجی آن تقریباً ثابت است، تولید شده است.

مدارهای ارائه شده مدارهایی هستند که با عناصر مجذب بسته و در صنعت استفاده می‌شوند. البته مدارهایی که به صورت مجتمع استفاده می‌شوند در بررسی کارهای پیشین آورده نشده است اما نکاتی که در پیکربندی مدارهای مجذب، قابلیت استفاده دارد در فرایند پروژه از آنها استفاده گردید.

فصل سوم : کارهای انجام شده تا محدوده ۵۰۰ مگاهرتز

۱-۳ مقدمه

در این فصل توصیف آزمایش‌های گوناگونی که در مراحل مختلف برای ساختن نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در بازه بسامدی مورد نظر انجام شده است بیان می‌شود. برای راه اندازی از منبع تغذیه^۱ مدل Tektronix PS2520G استفاده شده است و ابزارهای اندازه‌گیری به کار رفته، نوسان‌نگار^۲ مدل GwInsteek طیفسنج^۳ مدل Tektronix TDS 1012 از آنجایی که پاسخ گرفتن از مدارهایی مانند نوسان‌سازها در بسامدهای پایین ساده‌تر از پاسخ گرفتن آنها در بسامدهای بالا می‌باشد، در ابتدا مدارهای مورد نظر در بسامدهای پایین طراحی و آزمایش شدند و بسامد آنها به تدریج افزایش داده شد. مزیت این کار این است که ابتدا اثر عناصر انگلی^۴ که در بسامدهای بالا می‌توانند تاثیر چشمگیری در کارکرد مدار داشته باشند حذف می‌شوند و از کارکرد اصولی مدار اطمینان حاصل

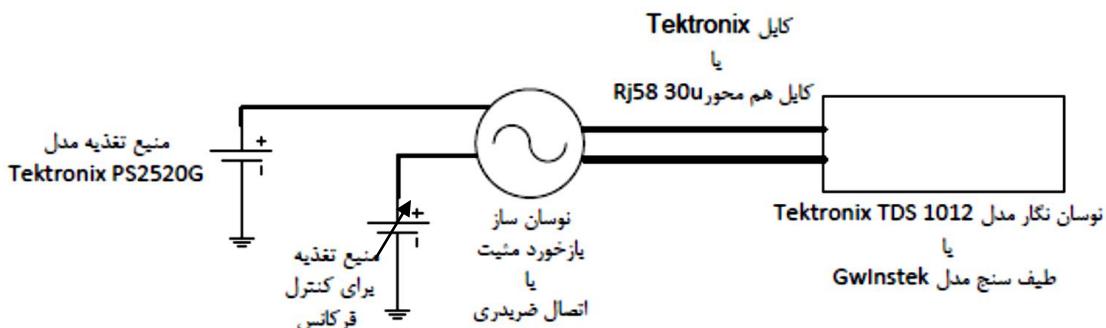
¹-power supply

²-Oscilloscope

³ - Spectrum analyzer

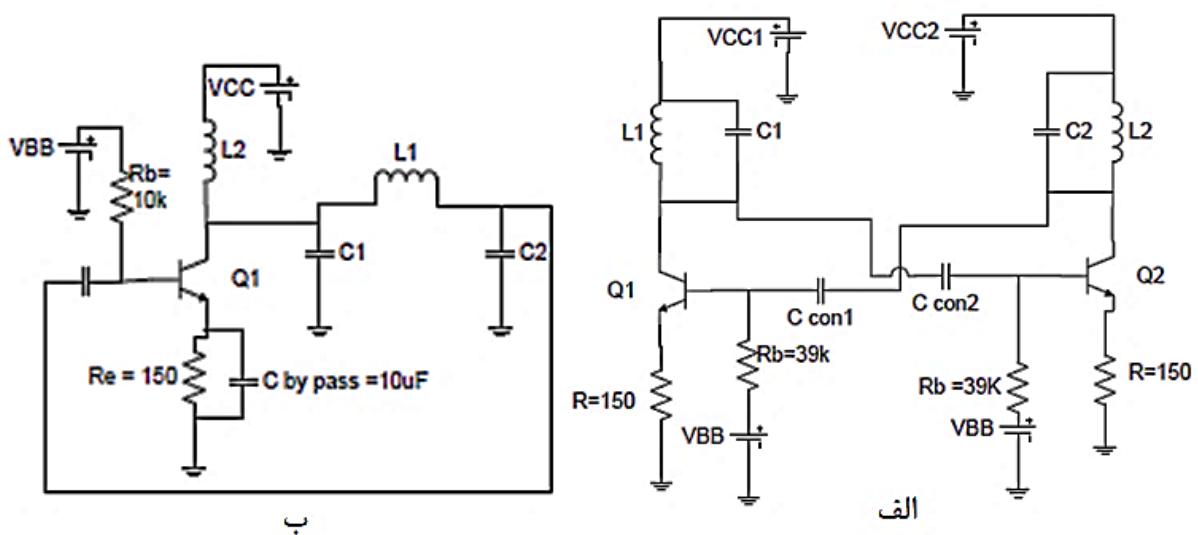
⁴-Parasitic

می شود. سپس با تغییر عناصر مدار، بسامد آنها به تدریج افزایش داده می شوند.



شکل (۳ - ۱): عکس بلوکی مدار نوسانساز و دستگاه‌ها و مدل آن‌ها

دو پیکره‌بندی اصلی برای مدار نوسان‌ساز که یکی نوسان‌ساز اتصال ضربدری دارای دو خروجی و دیگری نوسان‌ساز با بازخورد مثبت می‌باشد، آزمایش می‌شوند. این دو پیکره‌بندی در شکل (۲-۳) مشاهده می‌شوند.



شکل (۳ - ۳): الف) مدار اتصال ضربدری ب) مدار بازخورد مثبت

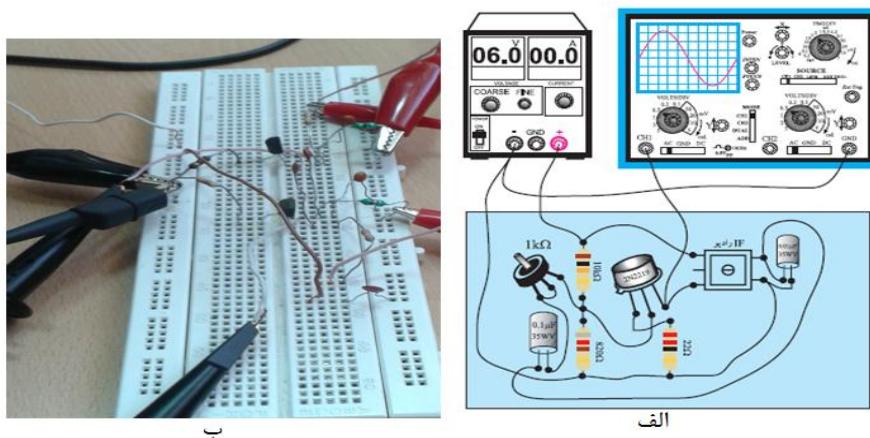
مدار اتصال ضربدری به این علت انتخاب شد که دارای دو خروجی می‌باشد که در بسیاری از کاربردها سودمند است. مدار بازخورد مثبت نیز به این دلیل به کار گرفته شد که با توجه به تجربیات آزمایشگاهی پیشین در کار با این مدار که نشان از خوش دست^۱ بودن مدار دارد و همچنین ساده‌تر بودن ساختار آن در مقایسه با اتصال ضربدری، می‌تواند به عنوان محملی برای کسب تجربه در اندازه‌گیری‌های بسامد بالا به کار رود.

¹ - robust

۲-۳ آزمایش مدار اتصال ضربدری روی برد سوراخدار^۱

پیکره بندی اتصال ضربدری با اندازه‌های بزرگتر خودالقا و خازن بر روی برد سوراخدار بسته و آزمایش شد. مدار اتصال ضربدری با عناصر مجزا مانند ترانزیستور 2SC3355، خازن عدسی و خودالقا ۴.۷ میکروهانتری بسته شد.

مدار نوسان ساز اتصال ضربدری شکل (۲-۳) روی برد سوراخدار بسته شد. شکل (۳-۳) قطعات و تجهیزات که روی برد سوراخدار استفاده شده است، نشان می‌دهد.



شکل (۳ - ۳) : (الف) نمای بلوکی نوسان‌ساز، (ب) نمای روی برد سوراخدار

در مدار اتصال ضربدری ابتدا باید نقطه کار هر سمت مدار مشخص شود و سپس خازن‌های تزویج وصل می‌شود. برای تعیین نقطه کار روی برد سوراخدار با مشخصات زیر اقدام شد.

$$R_{bias} = 39 K\Omega \text{ و } R_{emitter} = 150 \Omega \text{ و } C_{con1} = C_{con2} = 33 pF \text{ و } C_{core1} = C_{core2} = 100 pF$$

$$V_{BB2} = 2 (V) \text{ و } V_{BB2} - V_{BE} = R_B * I_B + R_e * (\beta+1) I_B \text{ و } L_{core1} = L_{core2} = 4.7 \mu H$$

با توجه به برگه اطلاعات^۲ ترانزیستور در بازه (۱۵۰ ، ۵۰) می‌باشد.

جدول (۳-۱۱): نقطه کار ترانزیستور

$V_{BB2}(V)$	$V_{CC}(V)$	$I_C(mA)$	$I_B(mA)$
۹.۳	۱۱.۱	۱۹.۹	۰.۱۴۸

^۱ - Bread Bored

^۲ - data sheet

$$V_B = V_{BB\ 2} - R_B * I_B = 9.3 - 0.148 * 39 = 9.3 - 5.772 = 3.528$$

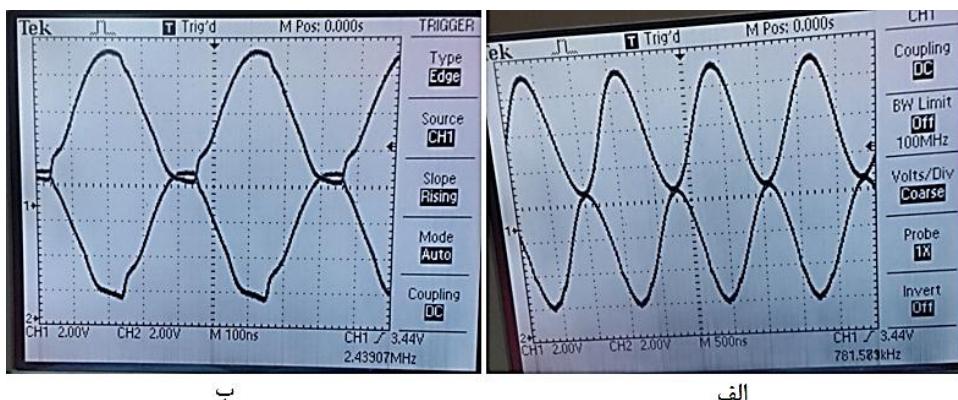
$$V_E = I_C * R_E = 19.9 * 150 = 2.985$$

نقشه کار ترانزیستور برابر با ۲۰ میلی آمپر تنظیم شد. β ترانزیستور تقریباً برابر با ۱۰۰ می باشد. با اضافه کردن خازن تزویج، مشخصات نقطه کار و بسامد جدول (۳-۳) بدست آمده است.

جدول (۳-۳): نقطه کار و بسامد دریافتی از مدار

$C_{core}(nF)$	$L_{core}(\mu H)$	$V_{BB}(V)$	$I_{C\ 1}(mA)$	$I_{C\ 2}(mA)$	$C_{con\ 1}(nF)$	$C_{con\ 2}(nF)$	F_{KHz}
۱۰	۴.۷	۲	۵	۵	۳.۳	۳.۳	۷۸۱
۱	۴.۷	۲	۴	۴	۳.۳	۳.۳	۲۴۳۹

در شکل (۴-۳) دو سیگنال جدول (۳-۳) نمایش داده شده است.



شکل (۳-۴): نوسان ساز اتصال ضربه‌ی با خودالقا هسته ۴.۷ میکرو هانتری (الف) و با خازن هسته ۱ نانو فاراد ($f=2.43MHz$ ، ب) با خازن هسته ۱ نانو فاراد ($f=780kHz$)

با تغییر پارامترهای مدار آزمایش های انجام شده و نتایج آنها در جدول (۳-۳) بیان شده است.

جدول (۳-۳): تغییرات خازن و خودالقا و نمایش بسامد دریافتی مدار روی برد سوراخدار

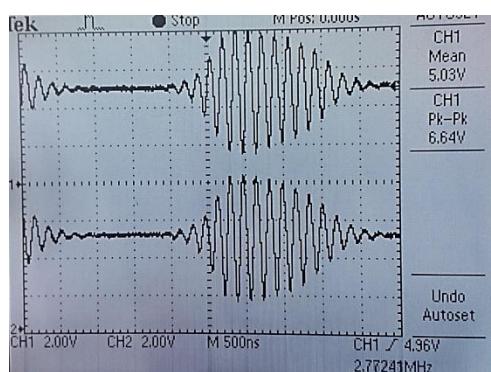
$V_{CC1} = V_{CC2}$	$I_{C1} = I_{C2}$	$L_{core\ 1} = L_{core\ 2}$	$C_{core\ 1} = C_{core\ 2}$	$C_{con1} = C_{con2}$	V_B	$F(MHz)$
۵	۴	۴.۷ μH	۱۰۰ pF	۱ nF	۱	۵.۶
۵	۴	۴.۷ μH	۱۰۰ pF	۱۰۰ pF	۱	۵.۶
۵	۴	۴.۷ μH	۱۰۰ pF	۱۰ pF	۱	نوسان نداشتیم
۵	۴	۴.۷ μH	۱۰۰ pF	۱۰۰ pF	۱	نوسان نداشتیم
۵	۴	۴.۷ μH	۱۰۰ pF	۳۵ pF	۱.۷	۵.۸
۵	۴	۲.۳۵ μH	۱۰۰ pF	۳۵ pF	۲.۴	۸.۱۵۷ $A_{V(P-p)} = 3.8$
۵	۴	۲.۳۵ μH	۱۰۰ pF	۳۵ pF	۲.۴	۸.۱۵۷ $A_{V(P-p)} = 4$

۶	۴	۱.۵۶ μ H	۱۰۰ pF	۳۵pF	۲.۴	۱۰.۱۴	
۶	۵	۱.۵۶ μ H	۳۵pF	۳۵pF	۳.۲۵	۱۳.۹۹۸	$A_{V(p-p)} = 2.2$
۷	۶	۱.۵۶ μ H	۳۵pF	۳۵pF	۳.۷	۱۳.۹۹۸	$A_{V(p-p)} = 2.4$
۷	۸	$\approx 0.2\mu$ H	۳۵pF	۳۵pF	۵.۲	۴۴.۸۹	

۳-۳ بررسی بعضی رفتار مدار روی برد سوراخدار

در این بخش برخی از خصوصیات در بسامد پایین که روی برد سوراخدار آزمایش شد بیان می‌شود

۱-۳-۳ اثر اضافه کردن ولتاژ



شکل (۳ - ۵) : نوسان تپشی

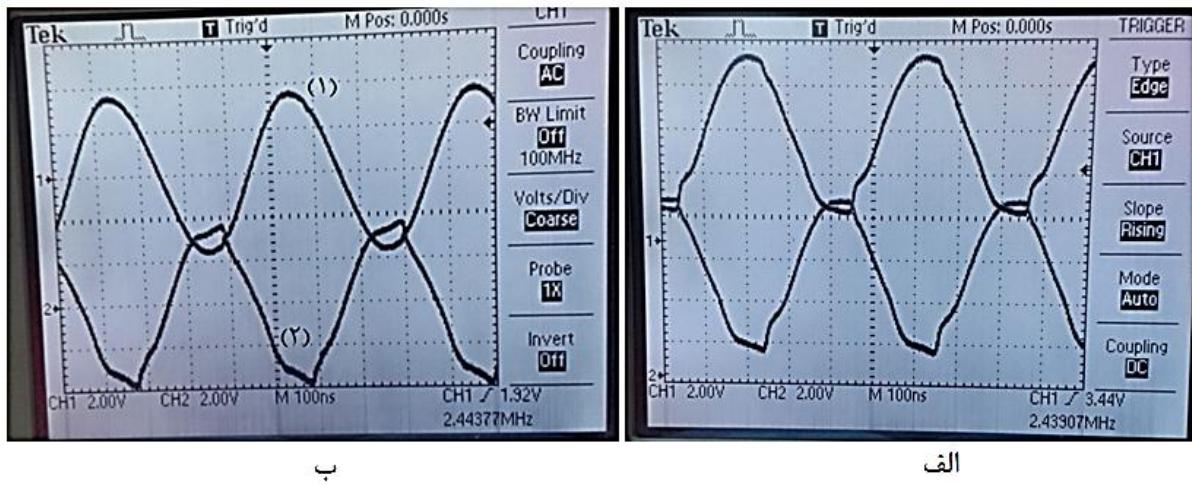
شکل (۳-۵) حالت نوسان تپشی^۱ را نشان می‌دهد که مربوط به مدار با خازن هسته ۱۰۰ پیکو فاراد، سلف ۴.۷ میکرو هانری و ولتاژ بیس ۱.۳ ولت است. با افزایش ولتاژ بیس از ۱.۳ ولت به ۱.۷ ولت مدار از حالت نوسان تپشی به نوسان ماندگار تغییر وضعیت داد. (منظور از ولتاژ بیس، ولتاژ VBB نشان داده شده در شکل ۲-۳ می‌باشد)

نوسان تپشی به خاطر کم بودن ولتاژ بیس شکل می‌گیرد. تپشی بودن آن به این خاطر است زمانی که خازن بیس ترانزیستور پر شود، شروع به نوسان می‌کند و با تخلیه خازن نوسان میرا شده و سپس از نوسان می‌ایستد. در شکل (۳-۵) نوسان اصلی که با توجه به هسته خودالقا و خازن تشدید می‌کند حدود ۵ مگاهرتز است و نوسان ناشی از تپشی بودن، حدود ۲۵۰ کیلو هرتز است که این نوسان وابسته به ولتاژ ثابت بیس (VBB) و اندازه خازن تزویج بین کلکتور Q1 و بیس Q2 و بر عکس می‌باشد که در شکل (۳ - ۲ الف) نشان داده شده است، می‌باشد.

۱- منظور از نوسان تپشی این است که مدار برای یک لحظه نوسان می‌کند و سپس نوسان میرا می‌شود و ناپدید می‌گردد و همین فرآیند تکرار می‌شود.

۲-۳-۳ اثر قرار دادن خازن به موازات منبع تغذیه

مشاهده شده که قرار دادن یک خازن (به عنوان خازن صافی) که به موازات منبع تغذیه قرار داده شده است تاثیر چشمگیری در اعوجاج شکل موج خروجی‌های نوسان‌ساز دارد. در یک آزمایش به موازات یکی از منبع‌های تغذیه کلکتور یک خازن 100 nF گذاشته شد و برای منبع تغذیه کلکتور ترانزیستور دیگر (در هسته نوسان‌ساز) هیچ خازنی گذاشته نشد. شکل موج‌های دیده شده بر روی اسکوپ از هر کدام از کلکتورها در شکل (۳-۶ ب) نشان داده شده‌اند.



شکل (۳ - ۶): شکل موج خروجی ناشی از خازن هسته ۱ نانوفاراد و خودالقا ۴.۷ میکروهانتری بسامد دریافتی حدود ۲.۴ مگاهرتز هر دو شکل موج زمانی که خازن صافی نداشته باشد. (سیگنال اعوجاج دارد). ب) شکل موج ۱ دارای خازن صافی ۱۰۰ نانوفاراد و شکل موج ۲ بدون خازن صافی که بیان کننده اعوجاج است.

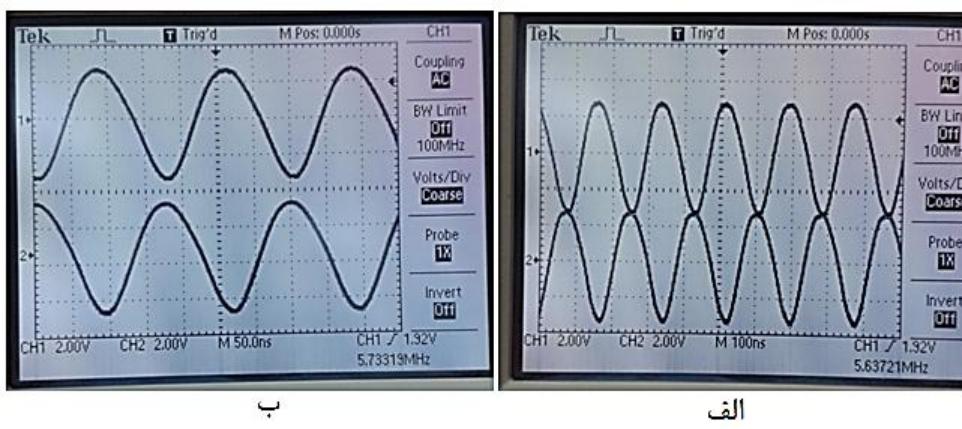
اثر خازن صافی منبع تغذیه از بسامد حدود یک مگاهرتز به بعد آشکار می‌شود. با توجه به شکل (۳ - ۴) (الف) مشاهده می‌شود اگرچه مدار نوسان‌ساز بدون خازن صافی در بسامد حدود ۷۸۰ کیلوهرتز اعوجاج کمی دارد اما در شکل (۳ - ۶ الف) که در بسامد حدود ۲.۵ مگاهرتز نوسان می‌کند، اعوجاج در سیگنال خروجی مشاهده می‌شود. که با اعمال خازن صافی این اعوجاج خنثی می‌شود.

همچنین در بخش (۳-۶-۳) در اثر وصل نبودن خازن صافی مدار به جای آنکه با دامنه کوچک و با بسامد حدود ۲۰۰ مگاهرتز نوسان کند، دچار نوسان در بسامد ناخواسته‌ای در حدود ۱۰ مگاهرتز شده که با نصب خازن صافی اثر نوسان ناخواسته ناپدید گردید که توضیحات آن در بخش مذکور بیان شده است.

۳-۳-۳ اثر اندازه‌ی خازن‌های تزویج میان بیس و کلکتورهای دو ترانزیستور اتصال ضربدری

در آزمایش دیگر، دو اندازه گوناگون (یک بار 3.3 nF و یک بار 1 nF) برای خازن‌های تزویج میان بیس و کلکتور که در مدار شکل (۳-۲ الف) دیده می‌شود، به کار گرفته شد. مشاهده شد این خازن تاثیر چندانی بر شکل موج نوسان خروجی ندارند. نامحسوس بودن خازن تزویج در شکل (۳-۷) نشان داده است.

این آزمایش را چند بار دیگر نیز تکرار شد سرانجام تغییر این خازن تقریباً بی تاثیر مشاهده شد. دلیل این موضوع سری بودن امپدانس بالا با این خازن است که این امپدانس ناشی از امپدانس داخلی ترانزیستور، نسبتاً بزرگ که از پایه بیس دیده می‌شود. البته محدوده ای دارد که ناشی از آن است که بخشی از دامنه نوسان کلکتور به بیس انتقال پیدا کند.

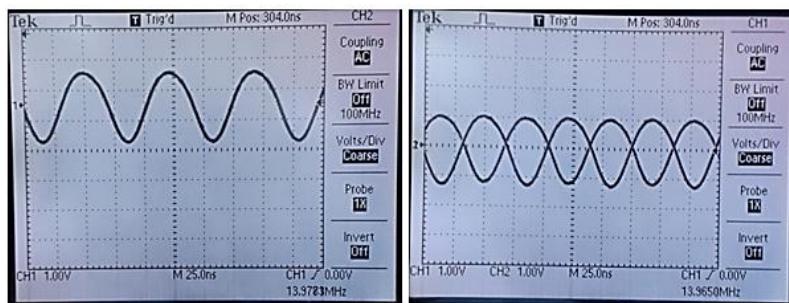


شکل (۳ - ۷) : بررسی اثر خازن تزویج بین بیس و کلکتور که در هسته نوسان‌ساز خازن هسته ۱ نانوفاراد و خودالقا 4.7 pF میکروهانری، الف) خازن تزویج ۱ نانوفاراد و بسامد دریافتی 5.68 MHz (ب) خازن تزویج 100 pF فاراد و بسامد دریافتی حدود 5.73 MHz

از این پس در مدار نکاتی مانند خازن صافی، خازن کوبلاژ و ولتاژ بیس در نظر گرفته خواهد شد.

۴-۳-۳ اثر افزایش ولتاژ کلکتور

برای بررسی اثر ولتاژ کلکتور آزمایشی طراحی شد. در این آزمایش خازن و خودالقا هسته به ترتیب 35 pF فاراد و 1.56 pF میکروهانری در نظر گرفته شد. این آزمایش‌ها یکبار با ولتاژ کلکتور 6 V ولت و بار دیگر با ولتاژ کلکتور 7 V ولت آزمایش شد در شکل های (۳ - ۸) تصاویر شکل موج خروجی در اثر تغییر ولتاژ کلکتور را مشاهده می‌کنید.



ب

الف

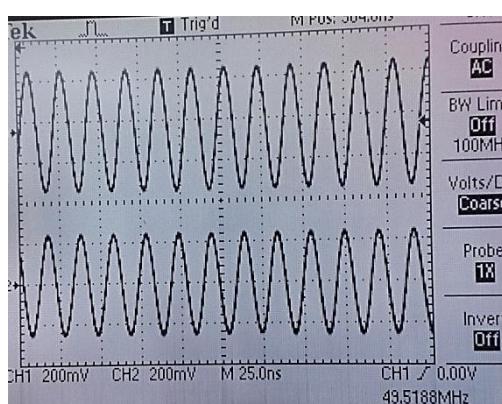
شکل (۳ - ۸) : تصویر مربوط به خازن هسته ۳۵ پیکو فاراد و خودالقا ۱.۵۶ میکرو هانری. الف) ولتاژ کلکتور ۶ ولت که دامنه ولتاژ خروجی ۲.۲ ولت پیک تا پیک می باشد، همان طور که در تصویر می توان دید بسامد آن ۱۳.۹۶ مگاهرتز می باشد (قابل مشاهده است که سیگنال سینوسی خالصی نمی باشد). ب) ولتاژ کلکتور ۷ ولت می باشد. همان طور که در تصویر می توان دید بسامد آن ۱۳.۹۸ مگاهرتز می باشد. دامنه ولتاژ خروجی ۲.۴ ولت پیک تا پیک می باشد با اعوجاج کمتر

همان طور که مشاهده می کنید در اثر افزایش یک ولتاژ کلکتور به اندازه یک ولت، هم دامنه خروجی به میزان ۰.۲ ولت افزایش یافت و اعوجاج نیز کمتر شد؛ اما در مقابل توان مصرفی بیشتر شده است.

در شبیه سازی ها مشاهده شد در این نوع ساختارها (که مدار تشحیید نوسان ساز به منبع تغذیه وصل باشد) دامنه نوسان به تغییر منبع تغذیه وابسته است در اینجا نیز مشاهده تجربی نشان می دهد افزایش ولتاژ منبع تغذیه باعث می شود تا دامنه نوسان افزایش می یابد

۳-۵-۳ بیشینه بسامد مدار اتصال ضربدری روی برد سوراخدار

در شکل (۹-۳) نوسان دریافتی از مدار اتصال ضربدری را مشاهده می کنید که این بیشترین بسامد دریافتی از این مدار روی برد سوراخدار می باشد. همان طور در قسمت بالا اشاره شد با افزایش بسامد ولتاژ بیس و کلکتور افزایش می یابد همچنین جریان نقطه کار مدار به ۹ میلی آمپر افزایش یافت. بیشینه بسامد مدار اتصال ضربدری روی برد سوراخدار حدود ۵۰ مگاهرتز می باشد.



شکل (۳ - ۹) : بیشترین بسامد دریافتی با نوسان ساز اتصال ضربدری

شکل (۳ - ۹) بیشنه بسامد دریافتی از نوسان‌ساز تزویج ضربدری روی برد سوراخدار که با خازن هسته ۳۵ پیکو و خودالقاھای موازی که حدس زده می‌شود که حدود ۰.۲ میکرو هانری باشد برای نوسان کردن آن ولتاژ بیس را به ۵.۲ ولت افزایش داده و ولتاژ کلکتور را برای دریافت دامنه بیشتر به ۸ ولت افزایش داده‌شد و جریان کلکتور ناشی از این کار به ۹ میلی آمپر افزایش یافت.

۴-۳ مدار نوسان‌ساز با بازخورد مثبت روی برد سوراخدار

مدار دومی که تصمیم به پیاده سازی آن گرفته شد، مدار بازخورد مثبت بود که آرایش آن در شکل (۳ - ۲ ب) نشان داده شده است. این مدار با مشخصات زیر در جدول (۴-۳) پیاده سازی شده است.

جدول (۴-۳): مشخصات بایاس نوسان‌ساز مدار بازخورد مثبت

R_B	$R_{e bias}$	C_e	L_1	L_2	C_1	C_2	C_3	V_{BB}	V_{CC}
۱۰۰ KΩ	۲۲۰ Ω	۱nF	۴.۷μH	۴.۷μH	۳۳pF	۱۰ pF	۱۰ nF	۵	۷

نوسان اندازه‌گیری شده در کلکتور ترانزیستور در مدار شکل (۲-۳ ب) بدون خازن صافی دارای جریان $I_C = 20 \text{ mA} \rightarrow f_{MHz} = 20.377 \text{ MHz}$ و بسامد زیر می‌باشد.

این آزمایش با خازن صافی (۱۰۰ نانوفاراد) تکرار شد و نتیجه زیر حاصل گردید.

$$I_C = 17 \text{ mA}, \quad f_{MHz} = 22.78 \text{ MHz}, \quad A_{v(p-p)} = 3.8 V(p - p)$$

از این پس آزمایش‌های مدار بازخورد مثبت با خازن صافی ۱۰۰ نانوفاراد انجام می‌گیرد.

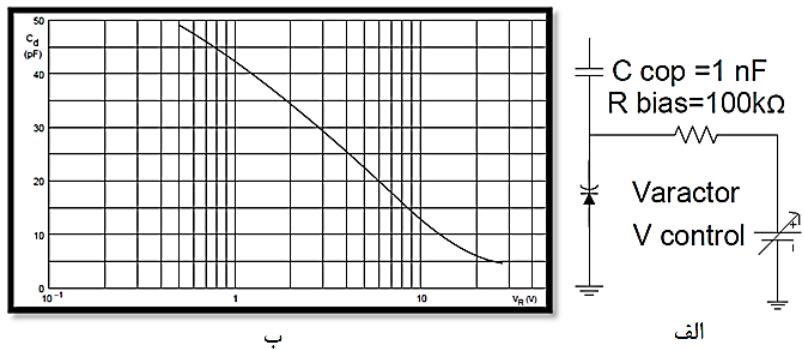
۴-۴ نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در مدار بازخورد مثبت

اگر خازن C_1 که در شکل (۳-۲ ب) نشان داده شده، تغییر داده شود بسامد مدار تغییر می‌کند، در جدول (۳-۵) این تغییر نشان داده شده است.

جدول (۳-۵): تغییر اندازه خازن C1 سبب تغییر فرکانس

C_1	۴۸pF	۳۳pF	۱۵pF
f_{MHz}	۳۲.۴۶	۳۴.۱۴	۳۸.۲

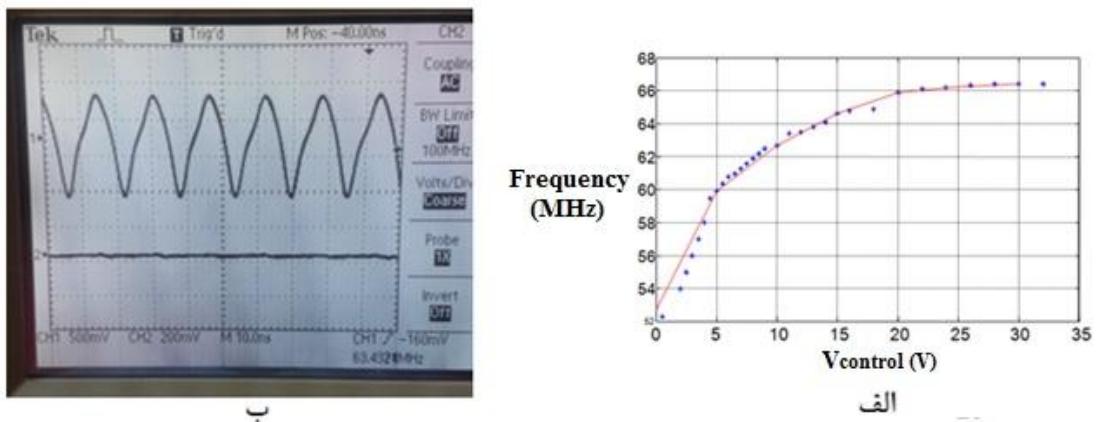
با توجه به مشاهده بالا، خازن C1 با یک ورکتور مدل BB105 به صورت مدار نشان داده شده در شکل (۳ - ۱۰ الف) جایگزین شد و منحنی تغییرات خازن این ورکتور در شکل (۳ - ۱۰ ب) نشان داده شده است.



شکل (۳ - ۱۰) : (الف) آرایش مداری جایگزینی خازن به ورکتور، (ب) تغییرات خازن ورکتور BB105 نسبت به ولتاژ دو سر

$$[40] \quad (f=1 \text{ MHz}, T=25^\circ \text{ C})$$

در شکل (۳ - ۱۰) الف) خازن C_{cop} برای جدا سازی مدار نوسان ساز از ولتاژ تغذیه خازن ورکتور استفاده شده است. این خازن و مقاومت، بزرگ انتخاب می شود تا تاثیری روی کار مدار نوسان ساز نداشته باشد. (مثلا ۱۰ برابر بزرگتر از حداکثر خازن ورکتور). تغییر ولتاژ کنترل از صفر تا ۳۵ ولت، بسامد نوسان را از حدود ۵۲ مگاهرتز تا ۶۷ مگاهرتز تغییر داد که این تغییرات در شکل (۳ - ۱۳) الف) نشان داده شده است. بدین ترتیب VCO با ۳۳٪ تغییرات بسامد با توان ثابت ۴۶dBm ساخته شده است

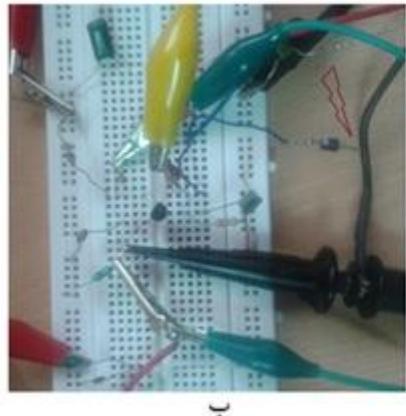


شکل (۳ - ۱۱) : (الف) تغییر بسامد ناشی از تغییر ولتاژ دو سر ورکتور (ب) نمایش بسامد خروجی مدار بازخورد مثبت با اعمال دیود ورکتور به جای خازن C_1 در بسامد حدود ۶۴ مگاهرتز طیف خروجی سینوسی تمیزی نیست.

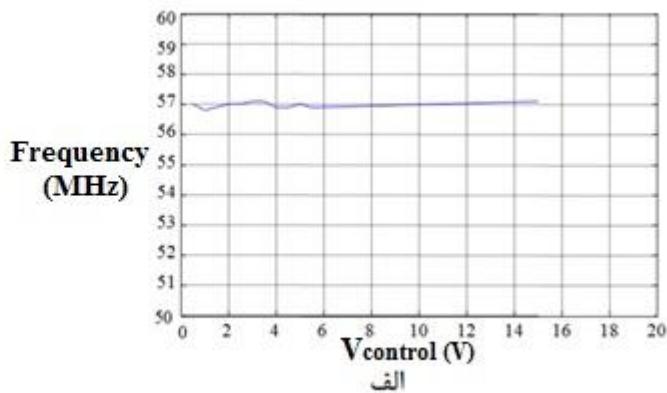
در شکل (۱۱-۳) الف) می توان دید که برای ولتاژ های کنترل بالاتر از ۲۰ ولت، بسامد تغییر محسوسی ندارد. این بدان دلیل است که از این ولتاژ به بعد اندازه خازن ورکتور تا اندازه های کوچک شده است که در خازن های انگلی گم می شود. در شکل (۱۱-۳ ب) بسامد دریافتی از مدار بازخورد مثبت در حدود ۶۴ مگاهرتز نشان می دهد، به روشنی دیده می شود این نوسان به صورت سینوسی خالص نمی باشد.

همچنین برای مشاهده تغییر بسامد ناشی از تغییرات خازن C_2 در مدار بازخورد مثبت شکل (۳-

۲) خازن C1 را برابر با 10 pF قرار داده و خازن C2 با مدار نشان داده شده در شکل (۳-۱۰ الف) جایگزین شد.



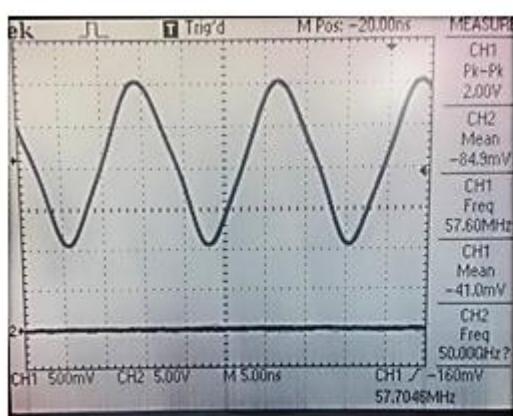
ب



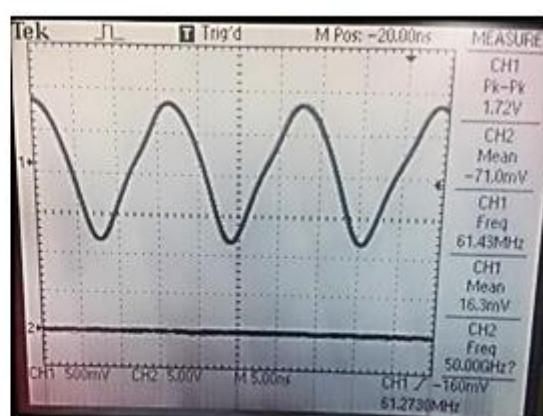
الف

شکل (۳-۱۲) : الف) خازن C2=1 nF C1=10 pF با ورکتور متواالی شده و با اعمال تغییرات ولتاژ دو سر ورکتور بسامد تقریباً ثابت می‌ماند ب) بدون دیود ورکتور (آزاد بودن سر دیگر ورکتور) و فقط ناشی از خازن انگلی

همان طور که از شکل (۳-۱۲ الف) پیداست با افزایش ولتاژ، بسامد افزایش پیدا نکرد که احتمالاً این رفتار ناشی از خازن انگلی می‌باشد زیرا در شکل (۳-۱۲ ب) در آزمایشی پایه‌ی ورکتوری که باید به زمین وصل باشد در هوا رها شده است، این کار به عبارتی ورکتور را از مدار خارج کرده و فقط مدار با خازن‌های انگلی به نوسان خود ادامه می‌دهد. شکل (۳-۱۳ الف) نوسان ناشی از خازن انگلی (حالت بدون دیود ورکتور) و شکل (۳-۱۳ ب) حالت با دیود ورکتور را نمایش می‌دهد.



ب



الف

شکل (۳-۱۳) : الف) شکل موج خروجی ناشی از خازن انگلی (پارازتیک) با بسامد دریافتی حدود ۶۱.۳ مگاهرتز، ب) شکل موج ناشی از اعمال دیود ورکتور روی خازن C2 با بسامد دریافتی حدود ۵۷.۷ مگاهرتز

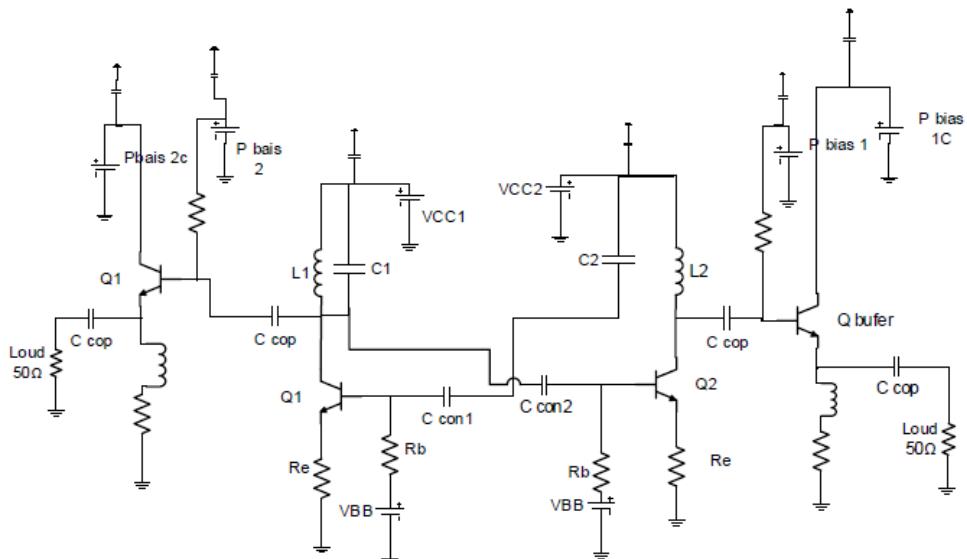
همان طور که در شکل (۳-۱۳) مشاهده می‌شود زمانی که خازن‌های انگلی بازخورد مثبت تشکیل دهد بسامد مدار ۶۱ مگاهرتز می‌شود و اگر ورکتور به مدار وصل شود بسامد مدار در بیشترین ولتاژ دو

سر ورکتور که کمترین خازن را دارا است (کمترین خازن ورکتور با خازن‌های انگلی موازی خواهد شد و جمع می‌گردد) مجموع این خازن‌ها باعث می‌شوند مدار با حداکثر بسامد ۵۷ مگاهرتز نوسان کند.

۵-۳ تجربه طراحی مدار چاپی

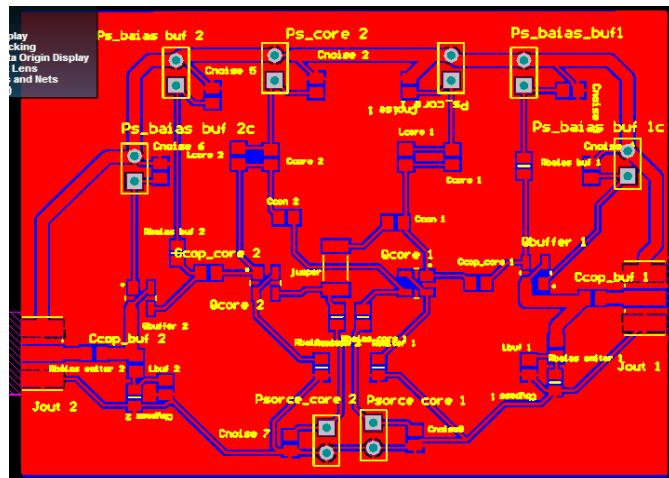
در ابتدا مدار چاپی از جنس راجرز^۱ مدل RO4003، ۲۰ میلی‌اینچی انتخاب شد. در طراحی این مدار، که با توجه به تجربیات آرمایشگاهی پیشین جهت کنترل و پایش ساده‌تر ترانزیستور، اتصال منبع تغذیه‌ی جدا برای بیس و کلکتور ترانزیستور قرار داده شد. طراحی جانمایی مدار با استفاده از نرم افزار Altium Designer انجام شد. نمای مداری و جانمایی این نوسان‌ساز به ترتیب در شکل‌های (۱۴-۳) و (۱۵-۳) نشان داده شده‌اند. شکل (۳-۱۵) سطح بالای جانمایی مدار چاپی را نشان می‌دهد. سطح پایین این مدار چاپی به طور کامل با لایه مسی پوشانده شده است که زمین مدار می‌باشد.

در مدارهای بسامد بالا تقارن مدار همواره حفظ می‌شود. این کار بدین خاطر است که اختلاف فاز در مسیر سیگنال مهم می‌شود. به همین خاطر در طراحی مسیر تزویج (اتصال بین بیس ترانزیستور ۱ با کلکتور ترانزیستور ۲ و برعکس) طوری طراحی شد که این دو مسیر تقریباً یکسان باشند.



شکل (۳ - ۱۴): شماتیک مدار نوسان ساز تزویج ضربدری

¹ - Rogers



شکل (۳ - ۱۵): نمای مدار چاپی طراحی شده (توضیحات طراحی: در این طراحی برای آن که ریز نوار^۱ بنهایت باشد (طبیق با دیدگاه تئوری) اتصال ضربدری از روی برد استفاده شد تا صفحه مسی پایینی بزیده و قطع نگردد و همچنین برای کمترین تزویج مغناطیسی که به وجود بیاید عبور دو خط سیگنال را متقاطع (تقریباً با زاویه ۹۰ درجه) طراحی شد)

برای اینکه تزویج ناخواسته صورت نگیرد روی مدار چاپی هر جا امکان داشت زمین طراحی شد. در این مدار چاپی برای تطبیق ۵۰ اهم خروجی، عرض ریزنوار^۲، پس از طبقه بافر رعایت گردید.

مدار اتصال ضربدری روی مدار چاپی راجرز بسته شد و به منبع تغذیه متصل شد اما نوسانی مشاهده نشد. با بررسی روی مدار چاپی، بین چند ضلعی^۳ زمین شده روی سطح مدار چاپی با مسیر سیگنال، محل ترانزیستورها و محل پایه‌های خازن اتصال داشت، که این ناشی از عدم پوشش کامل چاپ سبز روی زمین سطح مدار چاپی که به عنوان عایق بود، اگرچه فاصله ۰.۲ میلی‌متری در طراحی رعایت شد اما در عمل با خطأ، مدار چاپی مونتاژ گردید. این تجربه ارزشمند و گرانی بود که همواره در چاپ سری‌های بعد با حداقل سه برابر بیشترین میزان خطای مدار چاپی، طراحی گردد.

۳-۶ مدار چاپی FR4

حداکثر بسامد مدار که می‌توان از روی برد سوراخدار بدست آورد حدود ۷۰ مگاهرتز است. این رفتار ناشی از خازن‌های انگلی برد سوراخدار می‌باشد. این خازن بین دو ستون سوراخدار کنار هم، اندازه گیری شد که حدود ۱.۵ پیکوفاراد می‌باشد. از آنجایی که هدف پایان نامه بسامد بالا می‌باشد لذا ادامه کار نیازمند مدار چاپی خواهد بود. طراحی نوسان‌ساز بر روی مدار چاپی صورت گرفت. برای این کار مدار چاپی FR4 انتخاب شد (که از مدارهای چاپی راجرز ارزانتر است اما برای بسامد کاری مورد نظر کارایی لازم را دارا می‌باشد)

¹ - microstrip

² - microstrip

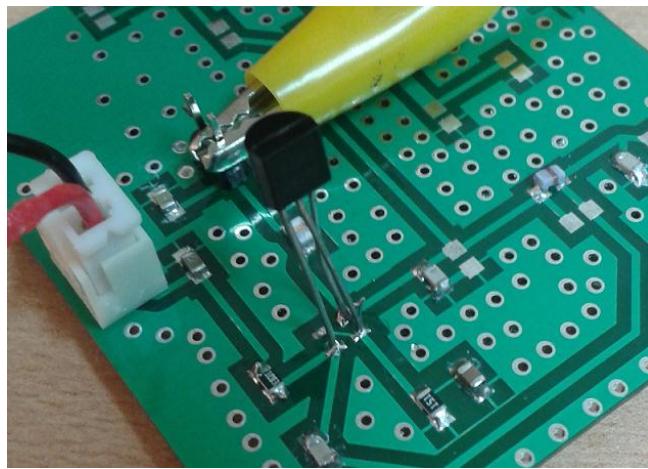
³ - polygon

با توجه به تجربه بدست آمده از مدار چاپی اول، در مدار چاپی دوم علاوه بر افزایش فاصله میان خطوط سیگنال، پهنای خطوط نیز افزایش داده شد، که در نتیجه هم مقاومت و هم خودالقایی خطوط کاهش می‌یابند. کاهش مقاومت بیشتر از کاهش خودالقایی خط خواهد بود، که باعث افزایش Q پاره خط سیگنال خواهد شد.

در مدار چاپی دوم برای آنکه زمین روی مدار چاپی کامل باشد از via (سوراخی از صفحه‌ی بالایی به صفحه پایینی مدار چاپی وصل می‌شود) استفاده شد. از طرفی خود این via خاصیت خودالقایی نیز دارد به همین دلیل تعداد زیادی via موازی با هم در مدار چاپی استفاده شد تا خودالقایی کاهش یابد و زمین بهتری روی مدار چاپی ایجاد گردد. این نکته در شکل(۱۶-۳) نشان داده شده است.

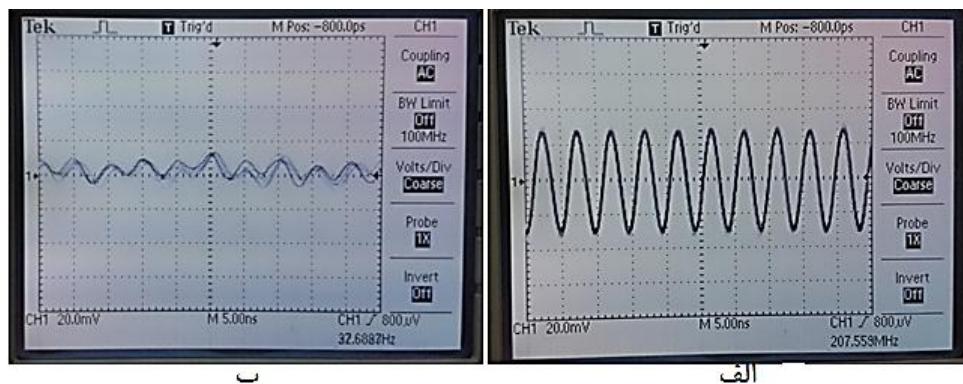
با توجه به کارکرد خوب مدار بازخورد مثبت روی برد سوراخدار، این مدار با ترانزیستور 2SC4926 روی مدار چاپی بسته و لحیم شد. اما برخلاف انتظار نوسان نکرد. در بررسی و عیب یابی مدار مشخص شد که ترانزیستور می‌سوزد. در دو آزمایش اول ترانزیستور آسیب دید، که سبب شد، در سومین آزمایش حد بالا جریان منابع تغذیه به گونه‌ای محدود شد، تا جریان ترانزیستور افزایش نیابد و این عمل از آسیب رساندن به ترانزیستور جلوگیری کرد. اما مدار همچنان نوسانی نکرد، لذا تصمیم گرفته شد از همان ترانزیستور پایه‌داری (2sc3355) که در برد سوراخدار استفاده و نوسان مناسب مشاهده شده بود، استفاده شود. مدار چاپی با ترانزیستور پایه دار در شکل(۱۶-۳) نشان داده شده است. پس از تنظیم نقطه کار، سیگنال دریافتی دارای بسامد ۲۰۷ مگاهرتز می‌باشد.

این افزایش بسامد نتیجه استفاده از خودالقا نصب-روی-سطح (SMD) با اندازه ۳۳ نانوهرنری (به جای خودالقای حدود ۲۰۰ نانو هرنری در برد سوراخدار) و همچنین کاهش خازن‌های انگلی می‌باشد. البته به دلیل اینکه این نوسان در نوسان‌نگار با قابلیت اندازه‌گیری حداقل بسامد ۱۰۰ مگاهرتز دیده شد، احتمال خطا نیز وجود دارد. به همین دلیل بسامد نوسان ساز از ۱۹۷ تا ۲۰۷ تغییر دارد. در شکل(۱۶-۳) سیگنال دریافت شده مدار بازخورد مثبت از روی کلکتور و روی امیتر ترانزیستور نشان داده شده است.



شکل (۳ - ۱۶): اعمال ترانزیستور پایه‌دار روی مدار چاپی

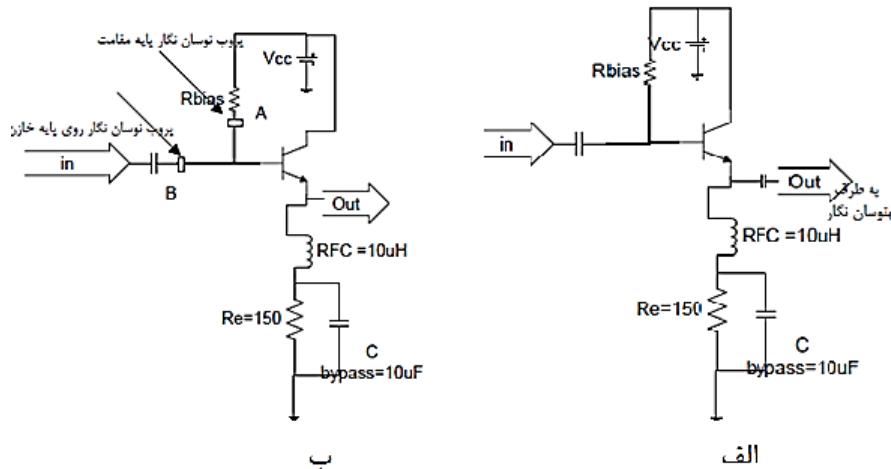
به دلیل کوچک بودن امپدانس قرار گرفته میان پایه امیتر تا زمین (امپدانس کم خازن کنار گذره uF) در بسامد ۲۰۷ مگاهرتز انتظار می‌رفت دامنه سیگنال ولتاژ در گره امیتر بسیار کوچک باشد.



شکل (۳ - ۱۷): الف) نوسان از پایه کلکتور مدار بازخورد مثبت که بسامد دریافتی حدود ۲۰۷ مگاهرتز با دامنه‌ی حدود ۲۰ میلی‌ولت، ب) نوسان مدار بازخورد مثبت از پایه امیتر ترانزیستور

۷-۳ مدار بافر

با توجه به تجربه آزمایشگاهی نیاز به مدار بافر برای جلوگیری از اثر بارگذاری احساس می‌شود، همچنین می‌دانیم در بسامدهای بالا توان خروجی نوسان‌ساز کاهش می‌یابد، لذا در ابتدا مدار بافری روی برد سوراخدار مورد امتحان قرار گرفت. پیکره‌بندی کلکتور مشترک که مانند شکل (۳ - ۱۸) است، آزمایش شد.



شکل (۳ - ۱۸): الف) شکل مداری بافر ب) محل دریافت نوسان با گمانه در پایه مقاومت با بسامد ۴۶۰ کیلوهرتز و در پایه خازن با بسامد ۳۶۰ کیلوهرتز

در این پیکربندی از یک خودالقا، در امیتر ترانزیستور برای انتقال حداکثر توان بسامد بالا استفاده شد. در این آزمایش که برای کارکرد مدار بافر طراحی شده بود از منبع تغذیه، نوسان‌نگار و منبع سیگنال^۱ مدل ESCORT EGC-3238A استفاده شد. حداکثر بسامد منبع سیگنال حدود ۱۵ مگاهرتز می‌باشد. اگرچه این بسامد بسیار پایین‌تر از بسامد کاری مدار نوسان‌ساز است، تنها برای کسب تجربه جهت عملکرد مدار بافر روی برد سوراخدار آزمایش شد. مدار بافر همانند تحلیل آن عمل کرد و انتظار می‌رود رفتار مدار بافر تا بسامدهای بالاتر نیز همین‌گونه باشد. مدار بافر با سر هم کردن ترانزیستور معمولی ۲SC ۴۹۲۶ راه اندازی شد. جدول (۳-۶) مشخصات نقطه کار مدار بافر را نشان می‌دهد.

جدول (۳-۶): مشخصات نقطه کار مدار بافر

R_B	R_e	V_{CC}	V_{BB}	I_C (mA)	I_B (μ A)
۱۰ k Ω	۱۵۰ Ω	۹	۵	۲۰.۶	۱۱۱

حال برای بدست آوردن β این ترانزیستور از I_B استفاده می‌کنیم :

$$I_B = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_B + (\beta + 1) * R_e} = \frac{4.3}{10 + (\beta + 1) * 0.15} , 10 + (\beta + 1) * 0.15 = \frac{4.3}{111 \mu A} = 38.7$$

$$(\beta + 1) * 0.15 = 28.7 \Rightarrow \beta = 186$$

پس از نصب خازن کوپلاژ مشاهده شد ترانزیستور استفاده شده در مدار بافر رفتار نامطلوبی دارد. به عنوان مثال مدار مستقل از فرمان بیس کار می‌کند، یعنی ولتاژ بیس را تا ۰.۵ ولت کاهش داده اما

جريان ترانزیستور بدون تغییر (در $V_{CC} = 7$ میلی آمپر باقی ماند. همچنین اگر V_{CC} از ۷ ولت به ۶ یا ۵ ولت کاهش داده شود جریان کلکتور به ترتیب به ۲۱.۶ و ۱۵.۴ میلی آمپر تغییر پیدا می کند. اگر گیره (پنس) به پایه کلکتور وصل شود آنگاه مدار، رفتار DC مطلوب را پیدا می کند. (اگر گیره به پوسته پلاستیکی برخورد کند بی تاثیر است).

در آزمایش ها مشاهده شد، وقتی که از دو نقطه متفاوت به گره بیس، گمانه وصل شود، بسامدهای متفاوتی دریافت شد. همان طور که در شکل (۳-۱۸) وقتی گمانه به نقطه A که محل اتصال مقاومت به بیس ترانزیستور می باشد، وصل شود بسامد ۴۶۰ کیلوهرتز دریافت می شود؛ و هنگامی که به نقطه B (محل اتصال خازن کوپلاژ به بیس) وصل شود، بسامد ۳۶۴ کیلوهرتز دریافت می شود ، این رفتار سوال برانگیز با تعویض ترانزیستور از ۲SC۴۹۲۶ به ۲SC۳۳۵۵ ناپدید گردید.

با توجه به عدم قطعیت نقطه کار ترانزیستور و ضعف خودالقا (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) و همچنین در راستای این پایان نامه که توان خروجی نوسان ساز معیار اصلی نمی باشد و با بررسی طبقه خروجی در نکات کاربردی^۱ [۳۶ و ۳۹] به جای استفاده از مدار بافر، تنها یک خازن استفاده شده بود لذا از این پس در این پایان نامه مدار بافر حذف می گردد.

۸-۳ نوسان نگار و کابل مدل Tektronix

۳-۸-۱ کابل گمانه^۲ نوسان نگار

در ابتدا گمانه نوسان نگار و سیپس نوسان نگار بررسی خواهد شد.

تصاویر کابل گمانه نوسان نگار در نمای های مختلف در شکل (۳-۱۹) آورده شده است.

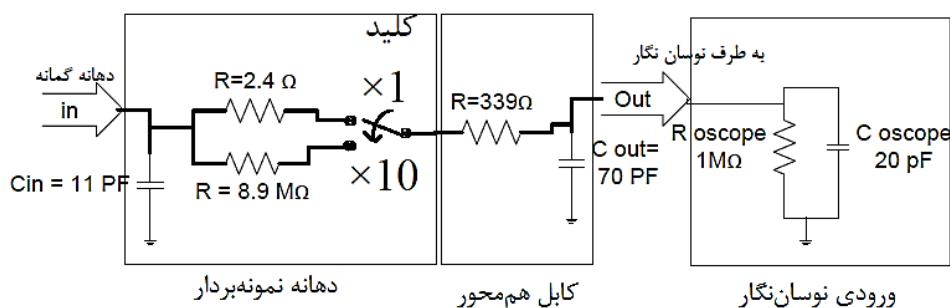
همان طور که در شکل (۳-۱۹) مشاهده می کنید، دهانه نمونه بردار گمانه نوسان نگار قابلیت انتخاب مقاومت ورودی گمانه را نشان می دهد. دو حالت مقاومت ورودی آن، یکی ۰.۴ اهم و دیگری حدود ۰.۹ مگا اهم است.

¹- application note
²- probe



شکل (۳ - ۱۹): الف) نمای کامل گمانه نوسان‌نگار ب) دهانه نمونه‌بردار جدا شده از کابل گمانه نوسان‌نگار که قابلیت انتخاب مقاومت ورودی را دارد. ج) مشخصات کابل نوسان‌نگار مدل **Tektronix** در بسامد بیان شده در شکل.

مdra معادل آن در بسامد یک کیلوهرتز اندازه‌گیری شده و به صورت شکل ۳-۲۰ نشان داده شده است.



شکل (۳ - ۲۰): مدار معادل اندازه‌گیری شده در دو حالت یک و ۱۰ برابر

در این اندازه‌گیری دهانه نمونه‌بردار گمانه نوسان‌نگار به طور جداگانه اندازه‌گیری شد که در هر دو حالت خازن آن حدود ۱۱ پیکوفاراد بوده و مقاومت ورودی بسته به ضریب دهانه نمونه‌بردار بین دو حالت تغییر می‌کند و همچنین مقاومت سیم درونی کابل هم محور حدود ۳۴۰ اهم و سیم بیرونی تقریباً اتصال کوتاه می‌باشد. خازن بین دو سیم کابل هم محور به طول حدود یک متر، تقریباً ۷۰ پیکوفاراد می‌باشد. در ادامه اثر مقاومت و خازن کابل نوسان‌نگار در اندازه‌گیری نوسان‌ساز بسامد بالا بیان می‌شود.

۳-۸-۲ نوسان‌نگار

نوسان‌نگار مدل TDS 1012 Tektronix در برگه اطلاعات آن بیان شده است و برای اندازه‌گیری نوسان تا بسامد 10^9 مگاهرتز طراحی شده است. این نوسان‌نگار دیجیتال 10^9 بار در هر ثانیه نمونه برداری می‌کند و طبق نظریه نایکویست انتظار می‌رود تا حداقل نوسان 500 مگاهرتز را صحیح نشان

دهد. در ادامه روند اثر زمین نوسان‌نگار و حداکثر بسامد که با این دستگاه اندازه‌گیری می‌شود بیان شده است.

۳-۸-۳ خازن صافی منبع تغذیه در بسامد بالا

همان طور که در ابتدای این فصل اثر قرار دادن خازن صافی منبع تغذیه در شکل موج خروجی نوسان‌ساز در بسامد حدود ۳ مگاهرتز دیده شد، در این بخش اثر نبودن خازن صافی در بسامد بالاتر (حدود ۲۰۰ مگاهرتز) در نوسان‌ساز بررسی می‌شود. بدین ترتیب نقطه کار مدار اتصال ضربدری برای هر شاخه نوسان‌ساز با جریان حدود ۱۰ میلی‌آمپر و $V_{CE} = 5$ ولت تنظیم شد و سپس دو خازن تزویج بین کلکتور و بیس ترانزیستور نصب شد. مشخصات مدار نوسان‌ساز اتصال ضربدری به صورت جدول (۷-۳) می‌باشد.

جدول (۷-۳): مشخصات مدار اتصال ضربدری

R_B	R_{ebias}	$C_{connect}$	$L_1 = L_2$	$C_1 = C_2$	V_C	V_{CE}
۳۹KΩ	۱۵۰ Ω	۱۰ pF	۳۳ nH	۱۰ pF	۷	۵

در اثر نصب خازن ۱۰ پیکوفاراد تزویج بین بیس و کلکتور مشخصات نقطه کار مدار تغییر کرد. و جدول ۸-۳ مشخصات این حالت را بیان می‌کند.

جدول (۸-۳): مشخصات نقطه کار مدار اتصال ضربدری پس از نصب خازن ۱۰ پیکوفاراد تزویج بین بیس و کلکتور

فقط سمت چپ روشن باشد	هر دو سمت روشن باشد	فقط سمت راست روشن باشد
$I_{CL} = ۳.۱\text{mA}$	$I_{CL} = -۶.۸\text{mA}$	$I_{CR} = ۲.۵\text{mA}$

جریان کلکتور ترانزیستورهای سمت چپ و راست مدار، I_{CL} و I_{CR} در جدول (۸-۳) نشان داده شده‌اند. علامت منفی جریان در حالتی که هر دو ترانزیستور روشن هستند به این معنی است که جریان به جای این که از منبع کشیده شود، به آن وارد می‌شود. در اثر عدم نصب خازن صافی در مدار اتصال ضربدری بین منابع و تغذیه کلکتور، نوسان ناخواسته‌ای در مدار به وجود می‌آید.

نوسان ناخواسته در حالت خاصی قابلیت رویت داشت که در شکل (۲۱-۳) این نوسان مشاهده می‌شود. زمانی که دهانه گمانه در حالت $1 \times$ باشد و به نوسان‌ساز وصل شود مدار از نوسان می‌افتد ولی در حالت $10 \times$ به نوسان ادامه می‌دهد که این نوسان را در شکل (۲۱-۳ ب) با دامنه‌ای بیش از ۴ ولت مشاهده می‌کنید. می‌توان نتیجه گرفت که در اثر بارگذاری گمانه نوسان‌نگار در حالت $1 \times$ نوسان‌ساز از نوسان افتاده است. از آنجایی که خازن ورودی دهانه گمانه نوسان‌نگار در هر دو حالت یکسان می‌

باشد، لذا این پدیده اثر بارگذاری مربوط به خازن 70 pF یا مقاومت حدود $340\text{ }\Omega$ کابل هم محور می‌باشد. برای آنکه روشن شود اثر بارگذاری کدام یک از دو قطعه‌ی خازن و یا مقاومت بیشتر است، آزمایشی طراحی شد.



شکل (۳ - ۲۱): (الف) : نوسان از یک خروجی نوسان‌ساز تزویج ضربدری با دامنه بیش از ۵ ولت (ب) نوسان از هر دو خروجی نوسان‌ساز

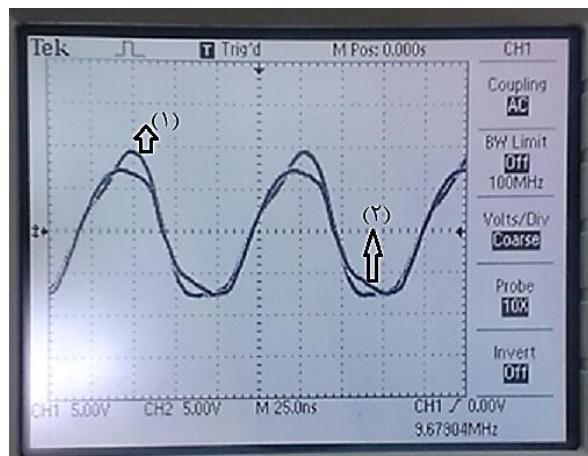
در این آزمایش یکبار مقاومت $339\text{ }\Omega$ را بین یکی از کلکتورهای مدار اتصال ضربدری و زمین وصل شد و مدار از نوسان افتاد و همچنین برای بار دیگر یک خازن 82 pF پیکوفاراد عدسی مانند را بین پایه کلکتور و زمین قرار داده که این بار نیز مدار از نوسان افتاد. لذا برای هر دو المان اثر بارگذاری مشاهده شد ولی در حالت $10 \times$ مقاومت بزرگ حدود $9\text{ M}\Omega$ گمانه نوسان‌نگار اثر بارگذاری را از بین می‌برد و همچنین به خاطرسی بودن مقاومت $9\text{ M}\Omega$ با خازن 70 pF پیکوفاراد کابل هم محور اثر خازن نیز از بین می‌رود و باعث می‌شود مدار به نوسان خود ادامه دهد.

۴-۸-۳ اثر زمین در نوسان‌نگار

در آزمایش اتصال کوتاه اهم متر و همچنین در برگه اطلاعات آمده است که زمین نوسان‌نگار (زمین روی صفحه نوسان‌نگار) و زمین کابل‌های آن (زمین دهانه گمانه نوسان‌نگار) به هم متصل است، اما در طی فرایند آزمایشی اثبات شد که زمین نوسان‌نگار در بسامدهای بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این آزمایش به طور مختصر در زیر بیان شده است.

در طی آزمایشی به گمان آنکه زمین نوسان‌نگار به هم متصل است، تنها زمین یکی از دهانه‌های گمانه را به مدار وصل کرده و مشاهده شد، نوسان خروجی نمونه‌برداری شده متفاوت است. در شکل (۳-۲۲) تفاوت دو نوسان را مشاهده می‌کنید که زمین یکی از گمانه‌ها وصل و دیگری قطع می‌باشد

همچنین زمین روی صفحه نوسان‌نگار را با سیم مسی به طول نیم متر به زمین مدار وصل کرده اما باز دو نوسان متفاوت است.



شکل (۳ - ۲۲) : خروجی نوسان نوسان‌ساز یک پایه کلکتور با دو گمانه که زمین یکی وصل و دیگری قطع

در شکل (۲۲-۳) زمین گمانه شماره یک به زمین مدار وصل است و زمین گمانه شماره دو وصل نیست، همان‌طور که مشاهده می‌کنید نوسان سینوسی شماره یک کم اعوجاج‌تر می‌باشد. در اثر وصل کردن زمین هر دو دهانه‌ی گمانه نوسان‌نگار شکل موج‌های خروجی نوسان‌ساز یکسان می‌شود.

نتایج حاصل از این آزمایش به طور مختصر این‌گونه قابل بیان است که زمین نوسان‌نگار باید به مدار چاپی نزدیک باشد و همچنین زمین هر کدام از گمانه‌ها باید به طور مستقل به زمین مدار چاپی متصل باشد.

۵-۸-۳ حداقل بسامد عملی نوسان‌نگار

در برگه اطلاعات کابل Tektronix خازن ورودی گمانه حدود ۱۵ پیکوفاراد (در اندازه‌گیری این خازن حدود ۱۱ پیکوفاراد) است. در زمان اندازه‌گیری خازن گمانه با خازن مدار تشدید نوسان‌ساز موازی شده و بسامد نوسان را کاهش می‌دهد. در جدول (۹-۳) مقایسه بسامد محاسبه شده نوسان‌ساز با حالت اندازه‌گیری شده بیان شده است. در حالت محاسبه بسامد نوسان‌ساز، دو حالت لحاظ شد، یک حالت مدار تشدید و دیگری محاسبه بسامد مدار تشدید با خازن گمانه موازی شده می‌باشد

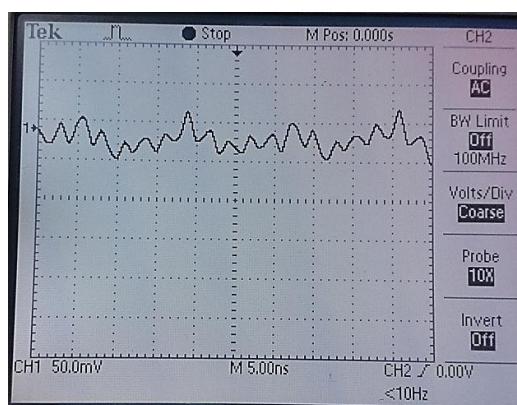
جدول (۱۹ - ۳) : مقایسه نوسان دریافتی با حالت تحلیلی

$C_{connect}$	$C_1 = C_2$	$L_1=L_2$	$f =$	$f =$	f
---------------	-------------	-----------	-------	-------	-----

			$\frac{1}{2 * \pi * \sqrt{L * C}}$	$\frac{1}{2 * \pi * \sqrt{L * (C_{core} + C_{Oscop})}}$ $C_{Oscop} \approx 15 \text{ pF}$	اندازه‌گیری شده
۱۰ pF	۱۰ pF	۳۳nH	۲۷۷MHz	۱۷۵MHz	۱۸۸MHz
۱۰ pF	۱۰ pF	۱۸nH	۳۷۵MHz	۲۳۰MHz	۲۰۳MHz
۱۰ pF	۱۰ pF	۴.۷nH	۷۴۷MHz	۴۶۰MHz	۴۵۰MHz

در نوسان‌ساز اتصال ضربدری با خازن تزویج و خازن مدار تشدید ۱۰ پیکوفاراد و با خودالقای متفاوت، بسامد خروجی مدار اندازه‌گیری شده است که بسامد آن در جدول (۹-۳) بیان شده و همچنین محاسبات تحلیلی ناشی از خودالقا و خازن مدار تشدید و با در نظر گرفتن خازن گمانه نیز بدست آمده و در جدول بیان شده است. در حالت خودالقای ۴.۷ نانوهانری با مجموع دو خازن گمانه و مدار تشدید نوسان‌ساز، بسامد ۴۶۰ مگاهرتز محاسبه می‌شود و از طرفی طبق دیدگاه نایکوپیست انتظار می‌رود که با توجه به نمونه‌برداری یک گیگا بر ثانیه حداکثر تا بسامد ۵۰۰ مگاهرتز را نمایش دهد. نوسان با بسامد ۴۶۰ مگاهرتز در شکل (۲۳-۳) آمده مشاهده می‌شود.

از آنجایی که دو خروجی اتصال ضربدری حدود ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشت و به خاطر تکرار پذیری آن، شکل موج مربوط به نوسان‌ساز خواهد بود که در شکل (۲۳-۳) نشان داده شد. آنچه که در تصویر (۲۳-۳) مشاهده می‌شود، شکل موج دارای دو تناوب زمانی است که بسامد بزرگتر (تناوب کوچک) حدود ۴۵۰ مگاهرتز و بسامد کوچک (تناوب بزرگ) حدود ۴۰ مگاهرتز می‌باشد.

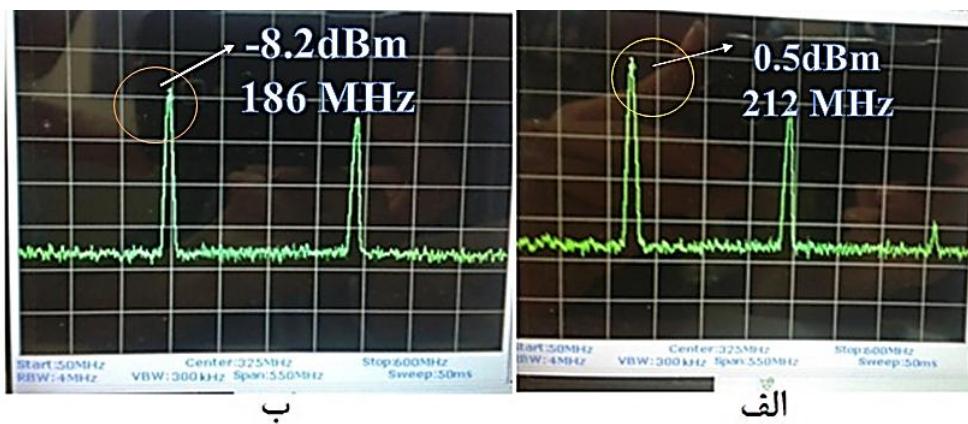


شکل (۳ - ۲۳): نوسان نوسان‌ساز تزویج ضربدری در بسامد بیش از ۴۰۰ مگاهرتز

اما با نوسان‌نگار مدل TDS 1012 نمی‌توان در مورد خلوص بسامد دریافتی آن قضاوت کرد. این بیان می‌کند این نوسان‌نگار در عمل حداکثر تا بسامد حدود ۲۵۰ مگاهرتز قابلیت استفاده را دارد. به همین دلیل برای اندازه‌گیری بسامدهای بالاتر از ۲۵۰ مگاهرتز از طیف سنج استفاده می‌شود.

۳-۸-۶ کابل Tektronix و کابل Rj58 30u در استفاده از طیفسنج

در این آزمایش می‌خواهیم دو کابل Tektronix و کابل Rj5830u را هنگامی که با دستگاه طیفسنج وصل است مقایسه کنیم. کابل Tektronix در حالت $1 \times$ را به مدار نوسان‌ساز وصل کرده تا توان هماهنگ‌ها را اندازه گیری نماید. با وصل کردن این کابل به مدار نوسان‌ساز بار مقاومتی حدود ۳۹۰ اهم وصل شده که ناشی از ۳۴۰ اهم کابل و مقاومت ورودی طیفسنج ۵۰ اهم و بار خازنی ۱۱ پیکوفارادی دهانه‌ی گمانه می‌باشد؛ در مقابل کابل Rj5830u مقاومتی ندارد و به عبارتی ورودی ۵۰ اهم طیفسنج را به نوسان‌ساز متصل کرده است.



شکل (۳ - ۲۴): الف) اندازه‌گیری با کابل Rj58 30u و نمونه برداری از خازن تزویج ۱۰۰ پیکوفاراد با نقش بافر، ب) اندازه‌گیری با کابل Tektronix با اتصال مستقیم به کلکتور ترانزیستور مدار نوسان ساز

جدول (۳ - ۲۰): این جدول با ولتاژ $V_{CC}=8$ V و تغذیه بیس با $V_{BB}=5$ Volt می‌باشد که تفاوت دو کابل Tektronix و کابل Rj5830u بیان شده است

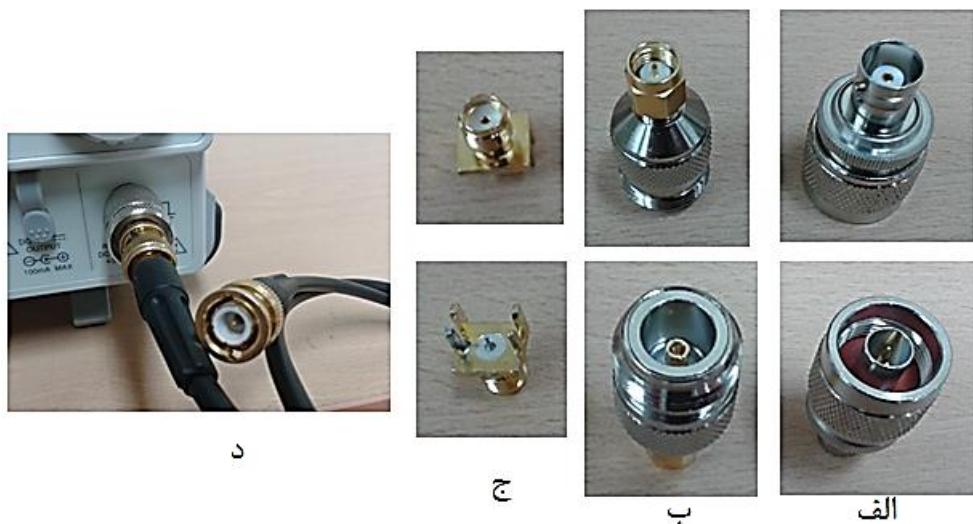
Tektronix کابل		Rj5830u کابل	
f_{MHz}	P_{dBm}	f_{MHz}	P_{dBm}
۱۸۳.۱	-۸.۲	۲۱۲.۸	.۵
۳۶۵.۷	-۱۹.۵	۴۲۵.۱	-۳.۸ تا -۳.۹

در مدار اتصال ضربدری دارای خودالقا ۳۳ نانوهانری و خازن‌های ۱۰ پیکوفاراد می‌باشد. در حالت کابل Tektronix با اتصال دهانه گمانه به کلکتور ترانزیستور نوسان‌ساز اندازه‌گیری شده است؛ در حالت کابل Rj5830u اندازه‌گیری از طریق خازن ۱۰۰ پیکوفارادی که به عنوان جدا کننده بار (کابل و دستگاه طیفسنج) از نوسان‌ساز، صورت گرفته است. جدول (۱۰-۳) بیان می‌کند زمانی که کابل Tektronix به مدار نوسان‌ساز وصل باشد هم در بسامد به میزان ۳۰ مگاهرتز و هم در توان دریافتی به میزان ۱۰ dB اثر منفی می‌گذارد. بدین ترتیب از این پس اندازه گیری از مدار نوسان‌ساز از طریق

یک کابل BNC هم محور (مقاومت سیم درونی آن صفر باشد) صورت می‌گیرد.

۹-۳ قطعات مورد نیاز برای دریافت سیگنال برای طیف سنج

در اندازه‌گیری از طریق کابل Rj5830u نیاز به قطعاتی است که در شکل (۲۵-۳) مشاهده می‌شود.



شکل (۳ - ۲۵) : الف) نمای بالا و پایین تبدیل BNC به N ب) شکل :: نمای بالا و پایین تبدیل BNC به SMA به N ج) شکل ::

نمای بالا و پایین اتصال SMA به بردی، د) کابل BNC و تبدیل BNC به N به ورودی طیفسنج.

برای انتقال سیگنال از مدارچاپی به طیفسنج از کابل با اتصال دهنده BNC و تبدیل BNC به N و N به SMA استفاده شده است. در شکل (۲۵-۳) تصاویر قطعات استفاده شده را مشاهده می‌کنید.

با توجه به برگه اطلاعات طیفسنج، ورودی آن قابلیت تحمل $25 \pm$ ولت را دارد، لذا با نبودن خازن تزویج ۱۰۰ پیکو فاراد در نقش جدا کننده، نوسانِ نوسان‌ساز اندازه گیری شد که بسامد مدار افزایش یافت. همچنین در مدار بازخورد مثبت، سیگنال اندازه گیری شده از کلکتور ترانزیستور که بسامد هماهنگ اول از ۲۱۳ مگاهرتز به ۲۶۹ مگاهرتز و توان دریافتی از حدود صفر به 5.1 dB افزایش یافت. (خازن جدا کننده بار از نوسان‌ساز هم روی توان و هم بسامد تاثیرگذار است).

برای افزایش بسامد مدار بازخورد مثبت، خازن C_1 و C_2 را تغییر داده و بسامد خروجی اندازه گیری شده است که در جدول (۱۱-۳) به طور مختصر آمده شده است.

جدول (۱۱-۳): مشاهده تغییرات فرکانس در اثر تغییرات خازن C_1, C_2 زمانی که اندازه خودالقا ثابت $L_1 = 33 nH$

$C_1 = C_2 = 10 pF$		$C_1 = 3.3 pF, C_2 = 10 pF$		$C_1 = 1 pF, C_2 = 10 pF$		$C_1 = 3.3 pF, C_2 = 3.3 pF$	
f_{MHz}	P_{dBm}	f_{MHz}	P_{dBm}	f_{MHz}	P_{dBm}	f_{MHz}	P_{dBm}
۲۶۹	۵.۱	۳۱۰	۳.۳	۳۳۰	-۵.۲	۲۸۰	۰.۵
۵۳۱	-۱۵	۶۱۹	-۵.۳	۶۶۰	-۱۴	۵۶۶	-۶

همان طور که انتظار می‌رفت با کاهش خازن C_1 بسامد مدار افزایش یافت، به جای خازن C_1 ورکتور BB105 به صورت شکل (۱۰-۳) در مدار بازخورد مثبت استفاده شد و با تغییر ولتاژ دو سر ورکتور، بسامد نوسان‌ساز به صورت جدول (۱۲-۳) می‌باشد.

جدول (۱۲-۳): تغییرات فرکانس بر حسب تغییر ولتاژ

V control	-۳	۰	۸.۵	۹
f MHz	۱۵۱۹	۱۵۲۷	۱۵۶۶	۱۵۷۱
P dBm	-۳۵	-۳۰	-۳۵	-۵۰

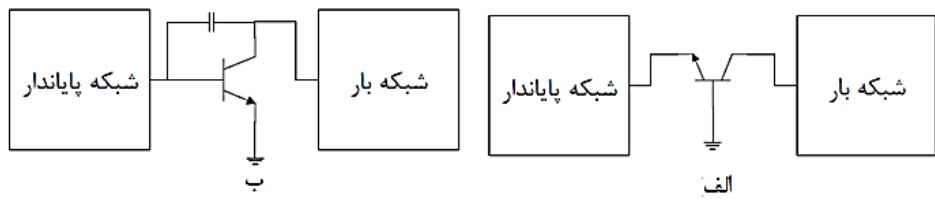
از آنجایی که ورکتور مدل BB105 با توجه به برگه اطلاعات آن که در باند VHF کار می‌کند لذا در این آزمایش این ورکتور در باند UHF مورد استفاده قرار گرفت و به جای آنکه در محدوده ۲۵۰ تا ۳۵۰ مگاهرتز کار کند به باند دیگری تغییر وضعیت داد و در بسامد از ۱۵۱۹ تا ۱۵۷۱ مگاهرتز نوسان کرد. با تغییر ۱۲ ولت حدود ۴۵ مگاهرتز تغییر بسامد داشت.

۱۰-۳ نقطه کار مدار اتصال ضربدری

به دلیل اهمیت نقطه کار در عملکرد ترانزیستورهای بسامد بالا ساختار متفاوتی مطرح می‌شود و ساختار عمومی و دلیل استفاده آن بیان می‌شود. منظور از طراحی مناسب برای نقطه کار dc، انتخاب نقطه کار مناسب و ثابت نگهداشت آن نسبت به تغییرات در پارامترهای ترانزیستور و دمای مربوط به آن می‌باشد. یک مدار بایاس مقاومتی باعث ایجاد نتایج خوبی در تغییرات حرارتی کم یا متوسط می‌گردد. اما، یک شبکه بایاس فعال، معمولاً برای تغییرات گسترده دمایی بهتر می‌باشد.

در مرجع [۳۱-۱] برای ساخت یک نوسانگر مقاومت منفی با استفاده از ترانزیستور BJT، موثرترین ساختار را بیس-مشترک می‌دانند. این آرایش در شکل (۳-۲۶ الف) نشان داده شده است. این آرایش در مدار نوسانگر کم توان به کار می‌رود و تنظیم آن به سهولت انجام می‌شود. ساختار امیتر مشترک و کلکتور مشترک نیز در نوسانگرهای مایکروویو کاربرد دارند. ساختار امیتر مشترک که

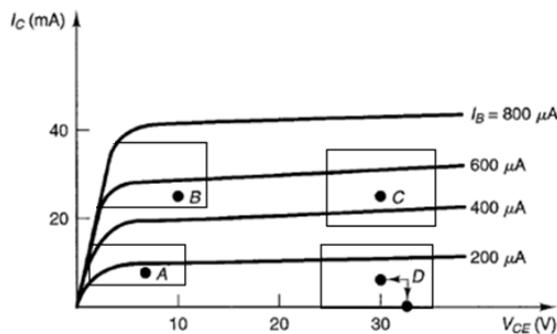
در شکل (۲۶-۳ ب) مشاهده می‌کنید برای توان‌های خروجی بالاتر در نوسانگر به کار می‌رود و معمولاً شبکه فیدبک آن شامل یک خازن می‌باشد. به دلیل آنکه ساخت نوسانگر با استفاده از آرایش کلکتور مشترک مشکل می‌باشد، بکارگیری این روش در طراحی نوسانگرها چندان معمول نمی‌باشد.



شکل (۲۶-۳): الف) ساختار بیس مشترک برای نوسانگر کم توان ب) ساختار امیتر مشترک برای نوسانگر با توان بالاتر

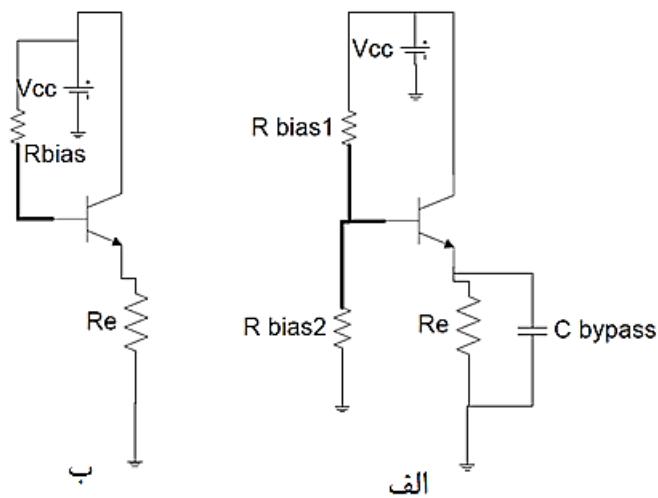
در بسامدهای پایین، مقاومت در امیتر و یک خازن کنارگذر، کمک شایانی به پایداری نقطه کار ترانزیستور می‌نماید. در بسامدهای مایکروویو، استفاده از خازن کنارگذر موازی شده با مقاومت امیتر می‌تواند در برخی از بسامدهای مایکروویو با ناپایدار نمودن قطب ورودی، ایجاد نوسان کند. علاوه بر این، مقاومت امیتر ترانزیستور عملکرد نویز تقویت کننده را کاهش می‌دهد. از این رو، در بیشتر تقویت کننده‌های ترانزیستورهای مایکروویو به خصوص در بسامدهای گیگاهرتز، امیتر ترانزیستور به زمین متصل می‌گردد. در بسامدهای مایکروویو، پارامترهایی از ترانزیستور که بیشتر تحت تاثیر دما قرار می‌گیرند، عبارتند از I_{CBO} ، V_{BE} و h_{FE} . جریان معکوس I_{CBO} (در بسامد پایین)، به ازای هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دما، دو برابر می‌شود. ترانزیستورهای مایکروویو دارای گردش جریان معکوس پیچیده‌تری می‌باشند. گردش جریان معکوس در ترانزیستورهای مایکروویو از دو مولفه تشکیل می‌شود: یکی از آنها I_{CBO} معمولی بوده و دیگری جریان سطحی I_s می‌باشد، که از سرتاسر بخش بالایی شبکه سیلیکونی ترانزیستور عبور می‌کند. جریان اشباع معکوس در یک ترانزیستور مایکروویو که I_{CBO} نام دارد، در مقایسه با I_{CBO} قراردادی با نرخ کندتری افزایش می‌یابد.

در انتخاب نقطه کار dc برای یک ترانزیستور BJT بسته به آن که در چه کاربردی استفاده شود جریان و ولتاژ کلکتور-امیتر آن را می‌توان تعیین کرد. برای حالت کم نویز و کم توان باید مدار دارای جریان کم و ولتاژ کلکتور امیتر آن نیز کم باشد مانند محدوده A در شکل (۲۷-۳) و برای حالت کم نویز و توان بیشتر محدوده B می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. همچنین برای کاربردهای تقویت کننده‌های قدرتی مانند کلاس A محدوده نقطه C و برای بازده بیشتر در کارهای قدرتی نقطه D انتخاب می‌شود.



شکل (۳ - ۲۷) : انتخاب نقطه کار DC

مرجع [۳۱] در پیکره‌بندی امیتر مشترک دو ساختار معروف می‌توان استفاده کرد. همان‌طور که در شکل (۲۸-۳) مشاهده می‌کنید، ساختار مدار مسقل از β در شکل (۲۸-۳ الف) و ساختار مدار وابسته به β در تصویر (۲۸-۳ ب) بیان کننده این ساختار است. در نحوه طراحی نقطه کار مدارهای بسامد بالا، مدارهای وابسته به β را بهتر می‌دانند؛ اگرچه در این صورت مدار خیلی حساس به ترانزیستور مورد استفاده، قرار می‌گیرد و ممکن است از یک مدارچاپی به مدارچاپی دیگر نقطه کار به شدت تغییر کند؛ اما با توجه به این ضعف بزرگ در مرجع ذکر شده دلیل این انتخاب را پایدارتر کردن مدار می‌داند. البته در منابع دیگر دلیل انتخاب این پیکره بندی برای تنظیم نقطه کار را علاوه بر پایداری بیشتر، تعداد قطعات کمتر به کار رفته در مدار ذکر می‌کنند؛ زیرا در مدارهای بسامد بالا هر چه مدار با قطعات کمتر بسته شود بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد حتی اگر موجب شود پایداری دمایی آن نیز کمی کاهش یابد.



شکل (۳ - ۲۸) : الف) پیکره بندی مستقل از β ب) پیکره بندی وابسته به β

در مدار اتصال ضربدری برای تنظیم نقطه کار مدار هر سمت مدار را به صورت مستقل تنظیم کرده و سپس خازن تزویج بسته خواهد شد و به همین دلیل جریان هر کدام از طرفین به صورت زیر بایاس

شده است:

سمت چپ با فرض $100 \beta = 20 mA$ و $V_{CC} = 7$ ولت و تغذیه بیس $11.5 V_{BB} = 11.5$ ولت(V_{BB}) انتخاب شد. اما بعد از آزمایش $\beta = 42$ شد، لذا جریان کلکتور به $10.4 mA$ میلی آمپر کاهش یافت و به دلیل تعداد کم ترانزیستور، همین جریان کمتر انتخاب شد و برای آنکه V_{CE} مطلوب باشد سرانجام نقطه کار سمت چپ به صورت زیر شده است:

$$V_{BB} = 11.5 \text{ (v)} , V_{CC} = 6.5 \text{ (v)} \gg I_B = 246 \text{ (\mu A)} I_c = 10.2 \text{ (mA)} \gg V_{CE} = 4.85 \text{ (v)}$$

برای سمت راست ابتدا با الهام از سمت چپ آغاز کردیم ولی سرانجام به اعداد زیر رسید:

$$V_{BB} = 11.5 \text{ (v)} , V_{CC} = 6.5 \text{ (v)} \gg I_B = 214 \text{ (\mu A)} I_c = 16.1 \text{ (mA)} \gg \beta = 75$$

برای یکسان شدن جریان نقطه کار و ولتاژ تغذیه کلکتور روند نقطه کار ادامه پیدا کرد و سرانجام به صورت زیر شد:

$$V_{BB} = 7.5 \text{ (v)} , V_{CC} = 6.5 \text{ (v)} \gg I_B = 137 \text{ (\mu A)} I_c = 10.4 \text{ (mA)} \gg V_{CE} = 4.85 \text{ (v)}$$

بدین ترتیب نقطه کار مدار اتصال ضربدری با تغذیه $V_{CC} = 6.5 \text{ (v)}$ و جریان هر شاخه مدار $I_c = 10.4 mA$ انتخاب شد. در فصل بعد نقطه کار مدار اتصال ضربدری عمدها این حالت می‌باشد، در بعضی حالت برای این که جریان همانند جریان بالا شود ولتاژ بیس را تغییر خواهیم داد.

ωω

فصل چهارم: کارهای انجام شده در بسامد بالا

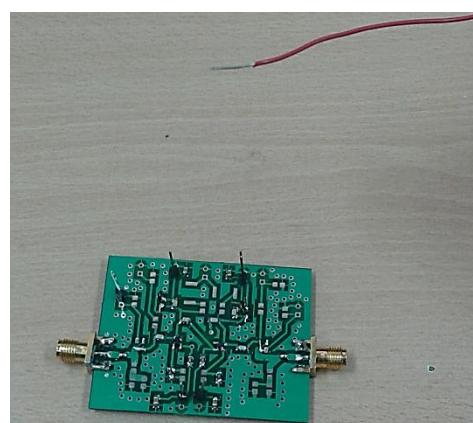
۱-۴ مقدمه:

در این فصل در ابتدا حالت‌های مختلف دریافت سیگنال از مدار نوسان‌ساز پیشنهاد و مقایسه می‌شود. آزمایش‌های متفاوتی صورت گرفت، اثر سیگنال بیرونی در مدار غیرخطی نوسان‌ساز بررسی شده و با سپر الکترومغناطیسی به مقابله با آن پرداخته شد. همچنین اثر خودالقا، با کیفیت‌نامطلوب در بسامد بالا تشریح شده است؛ سپس خودالقا با اندازه‌ی خودالقا می‌باشد و آزمایش شد.

۲-۴ حالت‌های مختلف برداشت سیگنال

در ابتدای این بخش روش‌های مختلف دریافت سیگنال از مدار نوسان‌ساز پیشنهاد می‌شود و این حالت‌ها در عمل مقایسه و بررسی می‌شوند. این چهار حالت به صورت زیر نام‌گذاری و تعریف می‌شوند

۱ - **حالت آنتن‌گونه :** (تشعشعی، کوپلینگ مغناطیسی، القایی) : در این حالت سیگنال از طریق یک سیم مسی به طول ۱۲ cm که به مغزی SMA لبه برده متصل است که به طور متوسط در فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از برد مدارچاپی نگه داشته می‌شود تا سیگنال دریافتی از طریق آن در طیفسنج مشاهده شود. همانند شکل(۱-۴) سیگنال به صورت آنتن‌گونه دریافت می‌شود

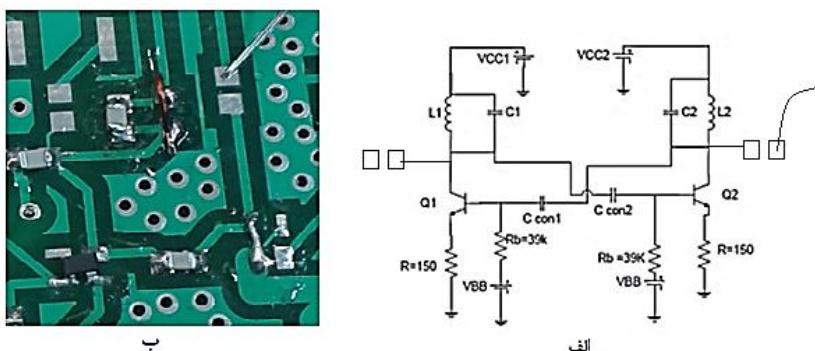


شکل (۱-۴): دریافت به صورت آنتن‌گونه

۲ - **حالت خازن گونه:** (القایی با فاصله ثابت) در این حالت توان از جای پای (pad) خازن تزویج

از سمت مدار بافر درحالی که خازن تزویج نباشد و فقط فاصله هوایی مشخصی باشد؛ سیگنال به صورت القایی جذب می‌شود. برای آنکه تصویر در ذهن ظاهر شود شکل مدارچاپی آن در شکل (۴-۲) آمده و محل دریافت خازن‌گونه نشان داده شده است.

برای این کار سیم ۱۲ سانتی‌متری که به مغزی SMA وصل است را به محل خازن‌گونه وصل خواهیم کرد.



شکل (۴ - ۲) : (الف) شکل مداری و محل دریافت آتنن‌گونه، (ب) نمای مدارچاپی و نمایش محل دریافت سیگنال خارن-

گونه

حالت مستقیم : در حالت اتصال مستقیم سیگنال از کلکتور ترانزیستور هسته نوسان‌ساز ۳- گرفته می‌شود که این کار با همان سیم ۱۲ سانتی‌متری صورت می‌گیرد.

سه حالت فوق سریع‌ترین و آسان‌ترین روش برای دریافت سیگنال از مدار نوسان‌ساز می‌باشند

۴- حالت اصلی SMA: انتقال از طریق یک خط ریزنوار صورت می‌گیرد که در مسیر خط ریزنوار، یک خازن به عنوان جدا کننده مدار از بار استفاده شده است.

مدار نوسان‌ساز اتصال ضربدری با اندازه قطعات $C_2 = 10\text{pF}$ ، $L_2 = 4.7\text{nH}$ برای هسته نوسان‌ساز و $C_{\text{con}} = 10\text{pF}$ برای خازن تزویج راهاندازی شد.

ولتاژ بایاس برای یکسان سازی جریان دو طرفی هسته نوسان‌ساز به صورت زیر انتخاب شد.

جدول (۴-۱): مشخصات نقطه کار مدار اتصال ضربدری

$V_{CC2} = 6.5\text{ v}$	$V_{CC1} = 6.5\text{ v}$
$V_{BB2} = 8.7\text{ v}$	$V_{BB1} = 13\text{ v}$

جدول (۴-۲): توان و بسامد سیگنال دریافتی در حالت مختلف

حالت آتنن گونه		حالت خازن گونه		حالت مستقیم	
سمت راست	سمت چپ	سمت راست	سمت چپ	سمت راست	سمت چپ
$I_1 = 11\text{ mA}$	$I_1 = 11.4\text{ mA}$	$I_1 = 11.14\text{ mA}$	$I_1 = 12.6\text{ mA}$	$I_1 = 11.41\text{ mA}$	$I_1 = 12.8\text{ mA}$

f_{MHz}	A_{dBm}										
۴۰.۸.۷	-۱۴.۶	۳۷۲	-۲۰	۴۱۰.۶	-۱۸.۷	۴۰.۸	-۸.۳	۸۵۵	۰.۹	۸۴۳.۲	۲.۶

همانطور که از جدول (۲-۴) پیداست در حالت اتصال به کلکتور، بیشترین توان و فرکانس دریافت می‌شود. در این صورت جریان مصرفی بیشتر می‌شود.

منظور از سمت چپ بیان شده در جدول (۲-۴) این است که فقط منابع سمت چپ روشن هستند در حالی که منابع سمت راست خاموش ولی وصل می‌باشند. حالت مشابه برای سمت راست نیز تعریف می‌شود.

۱-۲-۴ ولتاژ بهینه منبع تغذیه

برای تعیین ولتاژ بهینه برای منبع تغذیه کلکتور نوسان‌ساز آزمایش زیر انجام شد.

با توجه به جدول ۳-۴ و ۴-۴ که مربوط به ولتاژ تغذیه بهینه کلکتور است؛ ولتاژ $V_{CC} = 6.5$ به دلیل توان دریافتی بیشتر برای ادامه این پایان‌نامه انتخاب شده است. دلیل انتخاب منبع تغذیع $V_{CC} = 6.5$ با مقایسه نتایج جدول (۳-۴) و (۴-۴) در حالت مستقیم (افزایش ۲.۵ dB توان دریافتی) است.

جدول (۴-۳): توان سیگنال دریافتی در حالت مختلف با منبع تغذیه $V = 7$

حالت آنتن گونه		حالت خازن گونه				حالت مستقیم			
هر دو روشن		سمت چپ		سمت راست		سمت چپ		سمت راست	
$I_1 = 7.7 mA$	$I_2 = 6.67 mA$	f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}	$I_1 = 9.1 mA$	$I_2 = 8 mA$	$I_1 = 9.2 mA$	$I_2 = 8 mA$
f_{MHz}	A_{dBm}	۳۴۷.۶	-۱۰.۸	۳۴۷	-۱۸.۱	f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}
۳۵۱	-۳۰	۷۰۰	-۲۸	۶۹۶	-۲۲.۱	۳۵۱	۰	۳۴۷	-۰.۶

جدول (۴-۴): توان سیگنال دریافتی در حالت مختلف با منبع تغذیه $V = 6.5$

حالت آنتن گونه		حالت خازن گونه				حالت مستقیم			
هر دو روشن		سمت چپ		سمت راست		سمت چپ		سمت راست	
$I_1 = 7.9 mA$	$I_2 = 6.76 mA$	f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}	$I_1 = 9.1 mA$	$I_2 = 8 mA$	$I_1 = 9.1 mA$	$I_2 = 8.8 mA$
f_{MHz}	A_{dBm}	۳۴۷.۶	-۱۰.۸	۳۶۴	-۲۰	f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}
۳۴۷.۶	-۱۹.۲	۶۸۹	-۲۷	۶۸۶	-۱۸	۳۵۱	+۲.۶	۳۴۷	+۲.۴

همچنین در آزمایش‌های مشخص شد اگر امپدانس مشخصه پاره خطی که به مدار نوسان‌ساز وصل است فرق کند، در حالت دریافت آنتن گونه بسامد و توان دریافتی متفاوت خواهد بود. این بدان معنی

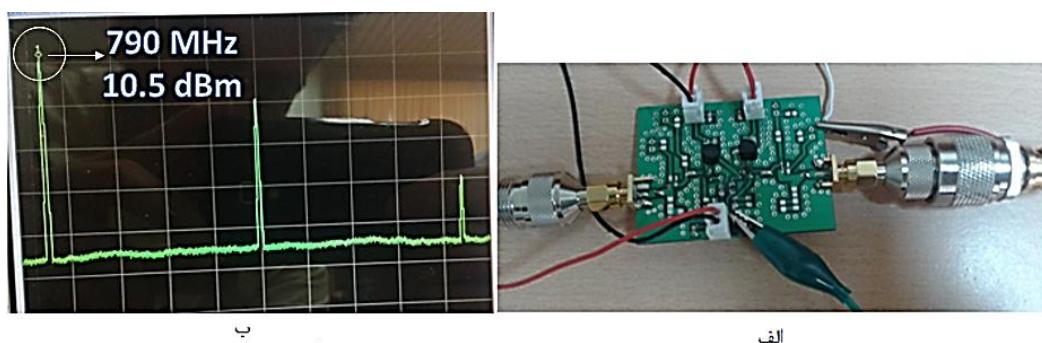
است طراحی مدار نوسان‌ساز بسامد بالا روی مدارچاپی با دقت بالایی صورت گیرد.

۴-۲-۴ دریافت با حالت SMA و بررسی اثر تقارن

اتصال دهنده SMA لبه بردی را به مدارچاپی متصل کرده و خروجی آن به طیفسنج انتقال داده می‌شود. از آنجایی که مدار اتصال ضربدری دارای دو خروجی است، دو حالت بررسی می‌شود. یک حالت به صورت تک خروجی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی خروجی یک سمت مدار به طیفسنج وصل و خروجی طرف دیگر مدار نوسان‌ساز بی‌بار باشد (تنها امپدانس مشخصه خط $50\text{ }\Omega$ اهم از خازن تزویج به بعد در مدارچاپی قرار دارد). در حالت دیگر به صورت متقارن در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی خروجی یک طرف به بار $50\text{ }\Omega$ اهم طیفسنج وصل شده و خروجی دیگر مدار به بار $50\text{ }\Omega$ اهم پهن باند وصل شده باشد.

۴-۲-۴-۱ حالت تک خروجی

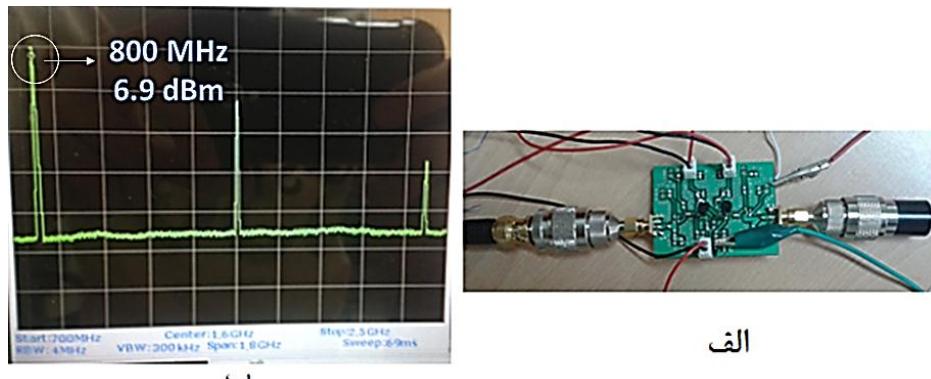
ابتدا حالت نامتقارن مورد آزمایش قرار گرفت، یعنی فقط یک طرف مدار به طیفسنج وصل شده و طرف دیگر بی‌بار است. شکل (۳-۴) نمایش این حالت می‌باشد.



شکل (۴ - ۳) : (الف) اتصال کابل طیفسنج به مدار چاپ (ب) تصویر با ۲۰ بار میانگین‌گیری نمایش‌گر طیف سنج با اتصال به SMA سمت راست . توضیحات : این تصویر از بیست بار میانگین‌گیری خروجی اتصال SMA می باشد به همین دلیل طیف تویز در سایر بسامدها تقریباً صفر می شود.

۴-۲-۴-۲ اثر تقارن

در این آزمایش هر دو سمت مدار نوسان‌ساز اتصال ضربدری به بار $50\text{ }\Omega$ وصل است. در شکل (۴ - ۴) این حالت نمایش داده شده است.



شکل (۴ - ۴) : (الف) نمایش ظاهری نوسان‌ساز با دو بار ۵۰ اهم که به صورت متقارن کار می‌کند. (ب) نمایش طیف‌سنج با استفاده از بارهای متقارن ۵۰ اهم.

جدول (۴-۵): مقایسه اثر تقارن در سیگنال دریافتی از نوسان‌ساز اتصال ضربدری

بار طیف سنج سمت چپ		بار و طیف سنج هر دو طرف مدار		بار طیف سنج سمت راست	
f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}
۷۹۰	۱۰.۵	۸۰۰.۸	۶.۹	۷۹۷	۱۱.۵

به طور مختصر جدول (۴-۵) اندازه گیری اثر تقارن را نمایش می‌دهد. توان در حالت متقارن حدود ۵dB کمتر از حالت نامتقارن می‌باشد و فرکانس دریافتی آن به صورت جزئی بیشتر می‌شود.

نتیجه‌ای جالب با قابلیت تفکر بیشتر

- بسامد اصلی (هماهنگ اصلی) در هسته نوسان‌ساز با خودالقا ۴.۷ نانو هانری و خازن ۱۰ پیکو فاراد حدود ۷۳۰ مگاهرتز می‌باشد. در حالت SMA هماهنگ اصلی با بیشترین توان دریافتی حداقل ۲۰ dB بیشتر از سایر حالتها ظاهر شد.
- توان مصرفی نوسان‌ساز در حالت SMA بیشتر از سایر حالتها است.
- به دلیل کاهش حجم متن پیان‌نامه آزمایش‌های مربوط به توان هماهنگ دوم و سوم بیان نشد. در همه حالت‌ها هماهنگ دوم توان نسبتاً قابل توجهی دارد. (حدود ۱۱ تا ۱۵ dB کمتر از هماهنگ اصلی)

۴-۲-۲-۳ توان دریافتی در حالی که یکی از ترانزیستورهای نوسان‌ساز خاموش است

در این آزمایش بسامد و توان خروجی در حالتی که یک سمت مدار اتصال ضربدری خاموش و سمت دیگر به طیف‌سنج وصل باشد و بر عکس، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر طیفسنج با اتصال SMA به خروجی سمت چپ مدار وصل باشد و منبع تغذیه کلکتور و بیس همین سمت خاموش باشد (فقط منابع سمت بار (سمت راست) روشن باشند) باز هم طیفسنج، نوسان را دریافت می کند؛ اما با توان کمتر و جایه جایی کمی که در بسامد صورت می گیرد. همچنین اگر سمت طیف سنج روشن و سمت بار خاموش باشد این بار نیز طیفسنج، نوسان را نشان می دهد؛ اما با توانی کمتر از حالتی که هر دو منبع روشن هستند.

جدول (۴-۶): توان دریافتی از نوسان ساز اتصال ضربدری زمانی که یک طرف نوسان ساز خاموش باشد

منابع سمت طیف سنج خاموش و منابع سمت بار روشن می باشد		منابع سمت طیف سنج خاموش و منابع سمت بار روشن می باشد	
f_{MHz}	A_{dBm}	f_{MHz}	A_{dBm}
۸۰۰.۸	۵.۷	۸۱۸.۶	۱.۴

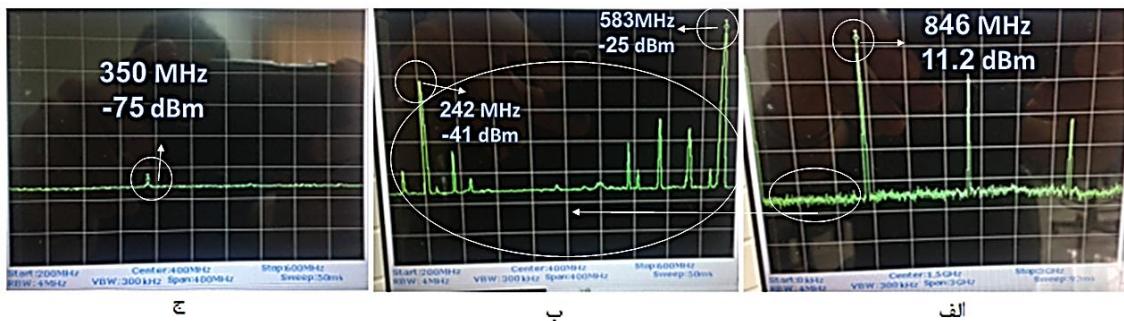
۳-۴ چرا در حالت آنتن گونه و خازن گونه فرکانس ۴۰۰ مگاهرتز

درایافت می شود

در هسته نوسان ساز اتصال ضربدری، زمانی که از خازن ۱۰ پیکوفاراد و خودالقا ۴.۷ نانوهانری استفاده شود انتظار می رود سیگنالی با فرکانس حدود ۷۵۰ مگاهرتز دریافت شود. در حالتی که نوسان ساز به خط ریز نوار ۵۰ اهم وصل شود سیگنال دریافتی به بسامد هسته تانک نزدیک می شود. اما همان طور که در جدول (۳-۴) و (۴-۴) آورده شده است در حالتی که فقط هسته نوسان ساز به تنها یک کار کند بسامد حدود ۴۰۰ مگاهرتز دریافت شده است، علت دریافت این بسامد چیست؟ آیا این بسامد مربوط به نوسان ساز بوده است؟

برای برطرف شدن ابهام و پاسخ به سوالات بالا، مدار اتصال ضربدری مجددا با همان مقادیر المان ها و با همان مشخصات نقطه کار یعنی $L_{core1} = L_{core2} = C_{core1} = C_{core2} = 10 \text{ pF}$ و $C_{cop1} = C_{cop2} = 2.2 \text{ pF}$ و $= 4.7 \text{ nH}$ راه اندازی شد. طیف خروجی نوسان ساز در حالت SMA در بازه فرکانسی ۰ تا 4 GHz در شکل (۴-۵ الف) مشاهده می شود.

بسامد خروجی مدار چاپی راه اندازه هی شده ۸۴۶ مگاهرتز شده است. این بسامد نسبت به مدار چاپی قبلی ۵۰ مگاهرتز تغییر کرده است، این تغییر هفت درصدی بسامد که طبیعی است، ممکن است در اثر تغییرات^۱ اندازه ظرفیت خازن و یا اندوکتانس خودالقا باشد. توان دریافتی در بسامد ۸۴۶ مگاهرتز در حالت نامتقارن حدود ۱۱ dB است، حال آن که این توان در حالت متقارن ۶dB کم تر است.



شکل (۴ - ۵) : (الف) نمایش طیف‌سنج در کل باند آن (ب) نمایش طیف‌سنج در باند ۲۰۰ تا ۷۰۰ مگاهرتز در حالت اتصال به SMA (ج) نمایش توان دریافتی در باند ۲۰۰ تا ۷۰۰ مگاهرتز در حالت اتصال به SMA زمانی که نوسان‌ساز خاموش است .

۱-۳-۴ بررسی طیف با حساسیت متفاوت

به خاطر دریافت توان بالا در فرکانس ۸۴۶ مگاهرتز ممکن است توان سایر قسمت‌های طیف نشان داده نشود لذا در شکل (۴ - ۵ ب) محدوده کوچکتری از طیف به صورت بزرگ‌نمایی (در بازه بسامدی ۲۰۰ تا ۷۰۰ مگاهرتزی و به دامنه‌های کوچک نیز حساس‌تر شده است) شده نمایش می‌دهد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا طیف دریافتی از طریق کابل و اتصال دهنده SMA که در شکل (۴ - ۵ ب) مشاهده می‌شود مربوط به نوسان‌ساز است؟ دامنه این طیف‌ها حدوداً چقدر می‌باشد؟

جدول (۴ - ۷): مشخصات نقطه کار و بسامد دریافتی در بازه ۲۰۰ تا ۶۰۰ مگاهرتزی

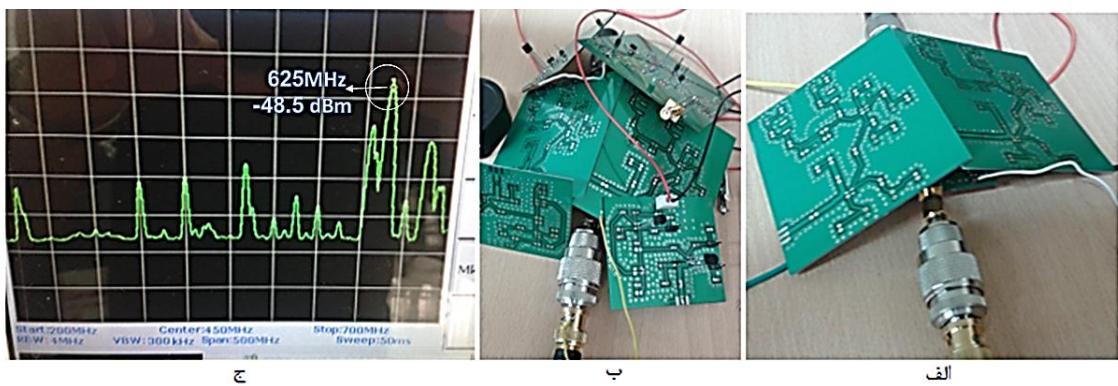
$I_1 = 10.72 \text{ mA}$	$I_2 = 11.99 \text{ mA}$
f_{MHz}	A_{dBm}
۲۴۲	-۴۱
۵۸۳	-۲۵.۸

البته در جدول (۴ - ۷) توان‌های کمتر از -۵۰ dBm درج نگردیده است. بزرگ‌ترین توان دریافتی در بسامد ۵۸۳ مگاهرتز با دامنه‌ای حدود -۲۵.۸ dBm اندازه‌گیری شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که با خاموش کردن نوسان‌ساز برای این طیف چه اتفاقی می‌افتد؟ این سوال در شکل (۴ - ۵ج) پاسخ داده شده است، همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود، تمامی طیف‌ها از بین رفت‌هاند و تنها سیگنالی که دریافت شده است مربوط به فرکانس ۳۵۰.۴ مگاهرتز و با توانی کمتر از -۷۵ dBm می‌باشد. (این فرکانس مربوط به سازمان دریانوردی آمریکا بوده و در ایران باند آزاد می‌باشد) [۴۱ - ۴۲]. علت حضور فرکانس‌های ناخواسته در شکل (۴ - ۵ ب) در بخش بعد و در مباحث مربوط به سپر الکترومغناطیسی شرح داده شده است.

۴-۳-۴ سپر الکترومغناطیسی^۱

با توجه به مقادیر اختیار شده برای خودالقا و خازن هسته، انتظار می‌رود نوسان‌ساز در بسامد حدود ۷۵۰ مگاهرتز تشدید کند. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شده طیف ناخواسته‌ای در باند ۲۰۰ تا ۷۰۰ مگاهرتز دیده می‌شود که با خاموش کردن نوسان‌ساز از بین می‌رود. هنگام کار با مدار نوسان‌ساز یاد شده، به صورت اتفاقی مدار چاپی دیگری که صفحه پایینی آن از جنس مس است، بر روی مدار چاپی اولیه قرار داده شد.

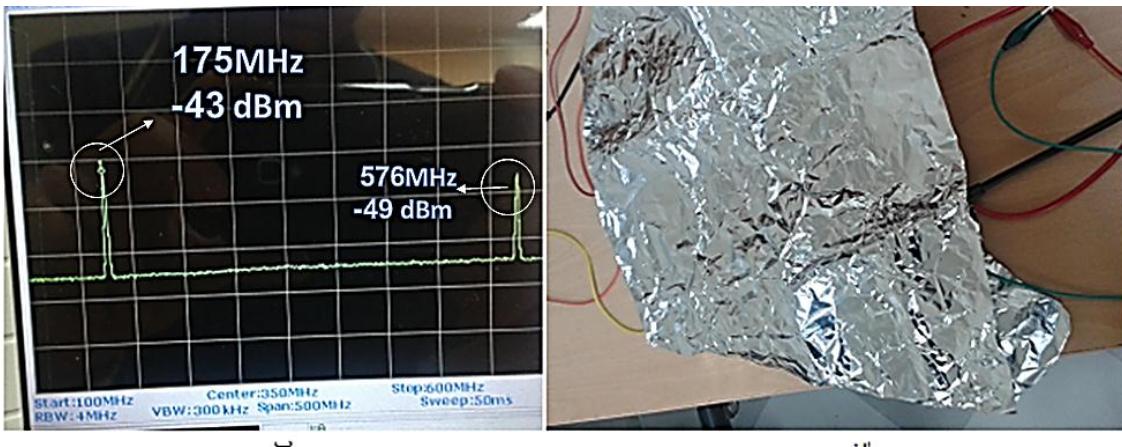
شکل‌های (۴-۵ب) و (۴-۶ج) که به ترتیب مربوط به قیل از اعمال سپر مغناطیسی و پس از آن هستند، دو طیف، خروجی متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. با توجه به این موضوع که توان مصرفی منبع تغذیه در این دو بررسی تقریباً برابر بوده است، تفاوت یاد شده تنها باید ناشی از اثر پوشش مغناطیسی بوده باشد.



شکل (۴ - ۶) : (الف) ابتدایی ترین روش برای شیلد کردن (ب) تصویر خروجی طیف‌سنجد ناشی از سپر مغناطیسی به صورت شکل فوق، در زیر آمده است. (ج) تصویر طیف‌سنجد در حالت سپر مغناطیسی نوسان‌ساز با بیستبار میانگین

همچنین در دو شکل (۴-۵ب) و (۴-۶ج) چنین مشاهده می‌شود که بیشینه توان دریافتی پیش از قراردادن پوشش فلزی، برابر با -25.8 dBm در فرکانس 580 MHz مگاهرتز بوده است، در صورتی که با قرار دادن سپر مغناطیسی، بیشینه توان دریافتی کمتر از -48.5 dBm در بسامد 625 MHz مگاهرتز بوده است. چنین استنباط می‌شود که اثر پوشش مغناطیسی توان دریافتی را حدود 20 dBm کاهش می‌دهد؛ همچنین بسامدهای ناخواسته‌ای ناشی از عوامل بیرونی با فرکانس اصلی مخلوط^۲ و در طیف ظاهر شده‌اند. برای حذف چنین بسامدهایی، سعی شده تا پوشش مغناطیسی به بهترین شکل ایجاد شود، به همین دلیل از یک ورقه نازک آلミニوم همان‌طور که در شکل (۴ - ۷الف) استفاده شد.

1- Shield
1-Mixer

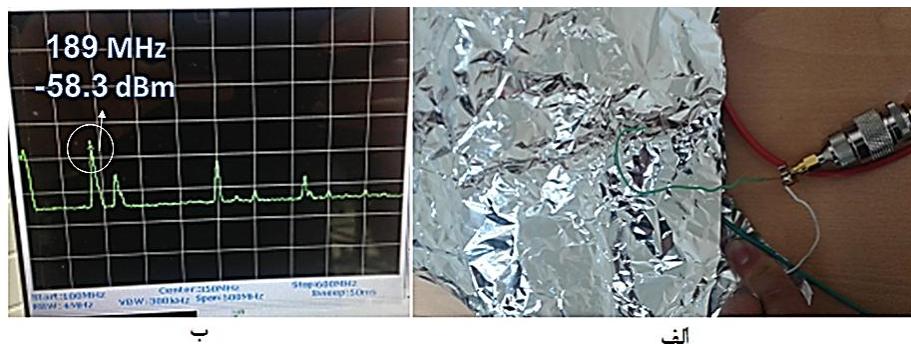


شکل (۴ - ۷): (الف) از طریق یک فویل آلومینیوم مدار در پوشش مغناطیسی قرار داده شده است (ب) نمایش طیفسنج از یک پوشش مغناطیسی کامل مدار چابی

انتظار می‌رود با سپر مغناطیسی کاملی که ایجاد شده است، دیگر فرکانس ناخواسته‌ای ناشی از تزویج‌های ناخواسته، مشاهده نشود. به همین دلیل محدوده‌ای از طیف پایین‌تر (فرکانس‌های ۱۰۰ تا ۷۰۰ مگاهرتز) نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در فرکانس ۱۷۵ مگاهرتز بزرگترین توان dBm ۴۳.۳- و در فرکانس ۵۷۶ مگاهرتز توان dBm -۴۹ دریافت شده است.

نتایج فوق نشان می‌دهد که فرکانس‌های ناخواسته تماماً به دلیل تزویج‌های بیرونی بوده و مربوط به مدار نیست و در صورت وجود پوشش مغناطیسی مطلوب کاهش می‌یابد. همچنین شایان ذکر است که فرکانس و توان سیگنال ناخواسته‌ی مخلوط شده با سیگنال نوسان‌ساز قابل اندازه‌گیری نیست.

پس از قرار دادن سپرالکترومغناطیسی بر روی مدار نوسان‌ساز اتصال ضربیدری، این مدار مجدداً مورد آزمایش قرار می‌گیرد؛ این بار سیگنال به صورت آنتن گونه برداشت می‌شود.



شکل (۴ - ۸) : (الف) دریافت تششعی از مدار نوسان‌ساز به این صورت بوده است (ب) نمایش آنتن گونه در حالت روشن بودن مدار

دریافت سیگنال به صورت آنتن گونه و سیگنال نمایش داده شده توسط طیفسنج به ترتیب در

شکل‌های (۴ - ۸ الف و ب) آورده شده است.

در این حالت بزرگ‌ترین توان دریافتی 189 dBm - 58.3 dBm در فرکانس می‌باشد، این بیشینه توان دریافتی در حالتی که نوسان‌ساز را از کار می‌اندازیم حدود 1.3 dBm بیشتر می‌شود. (عوامل متعددی می‌تواند در این اندازه‌گیری تاثیر گذار باشد از جمله فاصله آتن از مدارچاپی، اندازه آتن، کامل زمین شدن سپر الکترومغناطیسی و دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد)

سوالی که مربوط به طیف ناخواسته در باند 200 تا 700 می‌گونه قابل پاسخ است؛ سیگنال اصلی مدارهای نوسان‌ساز بسامد بالا، به صورت ناخواسته با سیگنال‌های اطراف خود مخلوط شده و بسامدهای ناخواسته آن سیگنال‌ها را نیز با خود ظاهر می‌کنند، لذا مدارهای نوسان‌ساز بسامد بالا باید سپر الکترومغناطیسی مناسبی داشته باشند تا به صورت مطلوب کار کنند.

نتیجه گیری دریافت سیگنال از مدار نوسان‌ساز بسامد بالا

از نتایج آزمایش‌ها در مدار نوسان‌ساز، برای آنکه فرکانس اصلی آن با بیشترین توان دریافت شود باید از مسیر SMA انتقال یابد. و همچنین برای آنکه طیف‌های ناخواسته کاهش یابد مدار را باید در سپر الکترومغناطیسی قرار داده شود، این پوشش همچنین توان دریافتی فرکانس اصلی را تا حدود 1.3 dB افزایش می‌دهد. اگرچه سایر حالات (حالت آتن گونه، خازن گونه و مستقیم به کلکتور) برای راحتی دریافت سیگنال تنها ایده اولیه مربوط به کارکرد نوسان‌ساز را می‌دهد. این یک نتیجه گیری بزرگ و ارزشمندی می‌باشد.

اگر ورودی طیفسنج را از 50 اهم به 75 اهم تغییر دهیم توان دریافتی بیشتر می‌شود. که تحلیل آن نیز منطقی می‌باشد.

در عمل مشاهده شد اگر مسیر سیگنال به درستی هویه کاری نشود (به عنوان مثال مکان خازن کوپلاز خازنیش وصل نباشد) سیگنال دریافتی حدود 30 dB افت می‌کند

۴-۴ ساخت نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در باند VHF

برای اینکه بسامد خروجی نوسان‌ساز تغییر کند از ورکتور استفاده شد. ورکتور موجود در آزمایشگاه BB105 می‌باشد. از آنجایی که ورکتور نام برد و به کار گرفته شده در مدار باز خورد مثبت، در باند UHF درست رفتار نکرد لذا اندازه المان‌های مدار اتصال ضربدری را باید بگونه تغییر داده شود تا در باند VHF کار کند. با خودالقا 4.7 نانوهانتری و خازن 10 پیکو فارادی بسامد حدود 800 مگاهرتز دریافت شد. برای کاهش بسامد، اندازه خودالقا را از 4.7 به 3.3 نانوهانتری افزایش داده شد.

جدول (۴-۸): نقطه کار و بسامد دریافتی مدار اتصال ضربدری با خودالقا ۳۳ نانوهانری و خازن ۱۰ پیکوفاراد

$V_{CC1} = 6.5 \text{ v}$	$V_{CC2} = 6.5 \text{ v}$
$V_{BB1} = 5.7 \text{ v}$	$V_{BB2} = 4 \text{ v}$
$I_1 = 10.72 \text{ mA}$	$I_2 = 11.99 \text{ mA}$
f_{MHz}	A_{dBm}
۸۴۶	۱۱.۵
۱۶۹۲	۲.۱
۲۲۵۰	-۱۲.۴

همان‌طور که در جدول (۴-۸) مشاهده می‌شود، با افزایش خودالقا، بسامد مدار کاهش پیدا نمی‌کند. لذا اندازه خودالقا را از ۳۳۰ به ۳۳۰ نانوهانری افزایش داده شد. همچنین خازن از ۱۰ به ۱۰۰ پیکوفاراد افزایش داده شد. در جدول (۴-۹) با تغییر اندازه خودالقا و خازن، اندازه بسامد مشاهده شده، ثبت شد. از جدول (۴-۹) مشاهده می‌شود، اندازه بسامد تقریباً ثابت مانده است. در حالی که با خازن ۱۰۰ پیکوفاراد و خودالقا ۳۳۰ نانوهانری انتظار دریافت فرکانس حدود ۳۰ مگاهرتز می‌رود. به همین خاطر در باند طیفی ۱۵ تا ۲۰۰ مگاهرتز با حساسیت توانی بیشتر بررسی شد. در این بازه طیفی بسامد ۹۳.۴۴MHz با توان حدود -۶۰ dBm مشاهده شد؛ با خاموش کردن نوسان‌ساز، فرکانس ۹۳ مگاهرتز با توان -۵۸ dBm دریافت می‌شود. همچنین در آزمایش‌ها مشاهده شد، اگر هر کدام از طرفین نوسان‌ساز خاموش شود، سیگنال‌های جدول (۴-۹) از بین می‌روند.

جدول (۴-۹): تغییر اندازه المان خودالقا و خازن در هسته نوسان ساز

L=33 nH , C=10PF			L=330 nH , C=10PF			L=330 nH , C=100PF		
$I_1 = 10.72 \text{ mA}$	$I_2 = 11.99 \text{ mA}$	تحلیلی	$I_1 = 10.83 \text{ mA}$	$I_2 = 12.34 \text{ mA}$	تحلیلی	$I_1 = 9.52 \text{ mA}$	$I_2 = 5.55 \text{ mA}$	تحلیلی
تحلیلی	f_{MHz}	A_{dBm}	تحلیلی	f_{MHz}	A_{dBm}	تحلیلی	f_{MHz}	A_{dBm}
۷۵۰MHz	۸۴۶	۱۱.۵	۸۷MHz	۸۴۶	۶.۲	۲۷MHz	۸۸۰	۱۱.۲

با عوض کردن اندازه خودالقا و خازن همان بسامد ثابت ماند. در این قسمت شک بر قطعات از جمله ترانزیستور، المان غیرفعال و یا خازن انگلی ناشی از صحفه زمین مدار چاپی بیشتر می‌شود لذا باید گام به گام قطعات مدار را چک کرد تا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل کرد.

۴-۱-۴ بررسی مدار

در مدار نوسان‌ساز اتصال ضربدری ابتدا ترانزیستور را بررسی کرده و سپس خازن‌های ناخواسته مورد توجه قرار می‌گیرد و سرانجام در مسیر عیب یابی به خودالقا خواهیم رسید.

۴-۴-۲ بررسی ترانزیستور

آزمایش‌های انجام گرفت و مشاهده شد پایه ترانزیستور خود نیز مانند یک خودالقا سری عمل می-کند و با کوتاه کردن پایه (کم کردن خودالقا) بسامد مدار افزایش می‌یابد

ترانزیستور پایه‌دار 2SC3355 دو مدل K13 و K14 وجود دارد که در عمل K14 کیفیت بالاتری دارد.^۱

۳-۴-۳ مدار دو حالت کاری دارد

مدار نوسان‌ساز اتصال ضربدری دو حالت کاری دارد این دو حالت کاری یعنی مدار دارای دو نقطه کاری می‌باشد که فقط جریان مدار تغییر می‌کند و ولتاژ‌های منابع تغذیه ثابت است. در جدول (۴-۴-۲) ولتاژ (V_{CC}) = 6.5(v) و برای آنکه جریان‌های دو شاخه مدار اتصال ضربدری یکسان شود ولتاژ بیس‌های متفاوتی مدار (V_{BB1} = 6.01 v و V_{BB2} = 8.29 v) انتخاب شد. در هسته تانک مدار اتصال ضربدری از خودالقا ۴.۷ نانوهانزی و خازن ۱۰ پیکوفاراد استفاده شد. (با اتصال نوک گیره به پایه کلکتور تغییر حالت می‌دهد) جدول (۴-۴-۱) این دو حالت کاری را بیان می‌کند.

جدول (۴-۴-۱): دو حالت کاری مدار اتصال ضربدری با ترانزیستور 2SC3355

حالت کاری دوم		حالت کاری اول	
$I_1 = 7.15 \text{ mA}$	$I_2 = 8.68 \text{ mA}$	$I_1 = 13.28 \text{ mA}$	$I_2 = 13.23 \text{ mA}$
F_{MHz}	A_{dBm}	F_{MHz}	A_{dBm}
۳۲۸	+۶.۷	۹۶۶	+۹.۱
۶۵۸	-۸.۶	۱۹۳۵	+۳.۲

در این آزمایش پایه ترانزیستور کوتاه گشته و ممکن است به همین دلیل فرکانس ۸۵۰ مگاهرتز آزمایش‌های گذشته به ۹۶۰ مگاهرتز تغییر کرده باشد. (تغییرات خودالقا و خازن از مقدار اصلی نیز ممکن است، شامل این تغییر فرکانس باشد)

دو حالت کاری مدار (دو نقطه کار) یکی از سوالات این پایان نامه می‌باشد که همچنان دلیل قانع کننده برای آن یافت نشده است. اگرچه تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفت اما پاسخ قانعه کننده یافت نشد. بدیهی است، دو حالت کار کردن مدار، مستقل از بسامد دریافتی می‌باشد، لذا دریافت چنین بسامدی نمی‌تواند ناشی از ترانزیستور باشد. بدین ترتیب بررسی روی خودالقا و خازن صورت

^۱ - در برگه اطلاعات چیزی لحاظ نشده، اما فروشنده محصول K14 را با کیفیت مرغوب‌تر نام برده اگرچه در جام جاگم الکترونیک بک قیمت داشته اما در پایا الکترونیک قیمت متفاوت دارد

می‌گیرد.

۴-۴-۴ خازن ناخواسته با ریزنوار

در مسیر بررسی بسامد ۸۰۰ مگاهرتز، خازن هسته را برداشته تا نوسان‌ساز تنها با خودالقا راه اندازی شود؛ از دیدگاه تحلیلی انتظار تشديد در بسامد ۸۰۰ مگاهرتز را نخواهیم داشت، اين نوسان‌ساز را آزمایش کرده و نتایج جدول (۱۱-۴) بدست آمد.

جدول (۱۱-۴): دریافت سیگنال از مدار اتصال ضربدری که در مدار تشديد آن تنها خودالقا است

حالت کاری دوم		حالت کاری اول	
$I_1 = 7.2 \text{ mA}$	$I_2 = 7.92 \text{ mA}$	$I_1 = 13.67 \text{ mA}$	$I_2 = 13.63 \text{ mA}$
F_{MHz}	A_{dBm}	F_{MHz}	A_{dBm}
۳۲۴	+۸.۵	۹۶۰	+۳.۳
۶۸۴	-۱۰.۱	۱۹۲۶	-۰.۷

نتایج جدول (۱۱-۴) با دیدگاه تحلیلی متفاوت است. ممکن است خودالقا با خازن‌های انگلی مدار چاپی تشديد کند، لذا برای یک سطح مشخص میزان اين خازن محاسبه شد (عرض مدار چاپی

$$C = \frac{A}{\epsilon_r \cdot d} = \frac{1}{36 \pi * 10^{13}} \text{ جنس } (\epsilon_r = 4.6 \text{ و } d = 1 \text{ mm})$$

$$C = \epsilon \epsilon_r \frac{A}{d} = 4.45 * 10^{-13}$$

خازن محاسبه شده حدود ۰.۴۵ پیکوفاراد می‌باشد، این خازن بسیار کوچک، نمی‌تواند دلیل ایجاد فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز باشد. این آزمایش گمان را به خودالقا مستقل از کیفیت خازن استفاده شده بیشتر می‌کند، لذا نیاز به مداری برای بررسی خودالقا می‌باشد

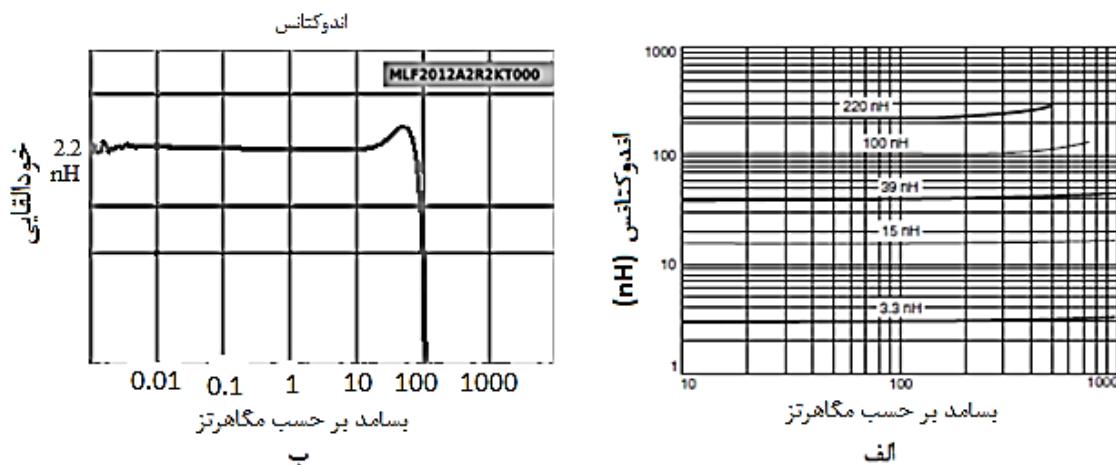
۴-۴-۵ بررسی خودالقا

از آنجایی که خودالقا عامل ایجاد خطأ در این پایان‌نامه بود به تشریح کامل آن در بخش زیر پرداخته شده است.

۴-۵ خودالقا

۱-۵-۴ معرفی خودالقا استفاده شده

خودالقا استفاده شده با نام تجاری coil craft^۱ می‌باشد. با مشاهده برگه اطلاعات دو نوع خودالقا مشخص می‌شود، اندازه خودالقا با بسامد تغییر می‌کند.



شکل (۴ - ۹) : (الف) اندوکتانس خودالقا بر حسب فرکانس مربوط به کارخانه Coil Craft [42] ب) نمودار خودالقا ۲.۲ نانو هانتری بر حسب فرکانس مربوط به کارخانه ژاپنی مدل MLF2012A2R2KT000 [43] که تا فرکانس ۱۰۰ مگاهرتز خاصیت خودالقایی دارد.

همانند برگه اطلاعات coilcraft، اندازه خودالقایی آن تا فرکانس حدود یک گیگاهرتز به همان میزان باقی می‌ماند، این خودالقا را ۵ کارخانه آمریکایی، انگلیسی، تایوان، سنگاپور و چین تولید می‌کنند. عدم کیفیت خودالقای ژاپنی در فرکانس‌های بیش از ۱۰۰ مگاهرتز، در شکل ۹-۴ ب) نشان داده شده است. لذا انتظار کار با این خودالقا در بسامد بالا استبهای است.

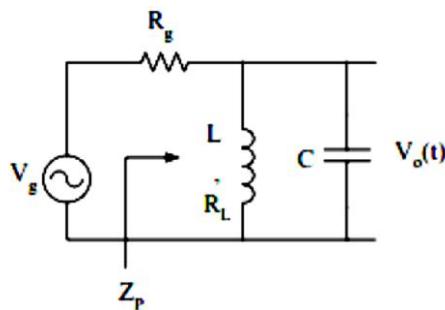
برای آزمایش خودالقا باید خاصیت فیلتری آن در بسامدهای بالا بررسی شود؛ یعنی میزان Q آن (کیفیت خودالقا) مطرح می‌شود.

۲-۵-۴ کیفیت خودالقا

برای محاسبه Q مدار:

از پاسخ فرکانسی مدار RLC موازی استفاده می‌شود:

^۱ - دست کم اولین ظن از قیمت ۱۵۷ تومان خودالقا ۳۳ نانوهانتری چینی شکل می‌گیرد که نسبت به وبسایت اصلی شرکت تولید کننده خودالقا coil craft که در آنجا قیمت آن را برای تعداد زیر ۲۰ عدد یک دلار لحاظ کرده که معادل با ۳۵۰۰ تومان می‌باشد لذا حداقل از لحاظ قیمتی ۲۲ برابر ارزان تر تهیه شده است



شکل (۴ - ۱۰) : مدار RLC موازی

از ویژگی مدار شکل (۴ - ۱۰) این است که در حالت تشدید V_0 بیشترین مقدار، Z_p کاملا مقاومتی و V_g هم فاز هستند. به علت تبادل انرژی بین اجزا غیر فعال (حلقه خازن - خودالقا)، مدار موازی را مدار تانک و به جریان حلقه، جریان تانک گفته می شود.

ادمیتانس مدار موازی عبارت است از:

$$Y = Y_L + Y_C \Rightarrow Y = \frac{1}{R_L + jWL} + jWC \quad ۲-۴$$

$$\Rightarrow Y = \frac{R_L}{R_L^2 + W^2 L^2} - j\left(\frac{WL}{R_L^2 + W^2 L^2} - WC\right) \quad ۳-۴$$

بررسی روابط فوق نشان می دهد که حالت تشدید وقتی رخ می دهد که قسمت موهومی برابر صفر باشد (بیشترین امپدانس در خروجی) بنابراین خواهیم داشت:

$$W_P = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_L}{L}\right)^2} \quad ۴-۴$$

رابطه فوق را می توان به صورت زیر نیز نوشته شود.

$$W_P = W_S \sqrt{1 - \frac{1}{Q_S^2}} \quad ۵-۴$$

که در آن W_S فرکانس تشدید مدار سری RL است و $Q_S = \frac{LW_S}{R_L}$ ضریب کیفیت مدار سری در بسامد تشدید W_S است. بدیهی است که برای مقادیر بزرگ Q_S ، بسامد مدار تشدید موازی W_P برابر با است. در بسامد تشدید، فاز جریان و فاز ولتاژ منبع یکی است. به عبارت دیگر ضریب قدرت برابر واحد است و امپدانس ورودی Z_P مقاومت خالص و برابر است با :

$$Z_P = \frac{R_L^2 + L^2 W_P^2}{R_L} = R_L + Q_P L W_P = R_L (1 + Q_P^2) \quad ۶-۴$$

برای مقادیر بزرگ Q_P می‌توان نوشت:

$$Z_p = R_L Q_P^2 \quad 7-4$$

$$W_P = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_S \gg 1 \quad Z_p = \frac{L}{CR_L} \quad Q_S, Q_P \gg 1 \quad 8-4$$

به این ترتیب با انتخاب مناسب L و C می‌توان مقاومت‌های ورودی متفاوتی بدست آورد. بدیهی است که اگر $Z_p = R_g$ باشد، بیشترین مقدار قدرت از منبع به بار منتقل می‌شود. روابط بین جریان خازن و جریان خودالقا با جریان منبع در بسامد تشدید عبارت است از:

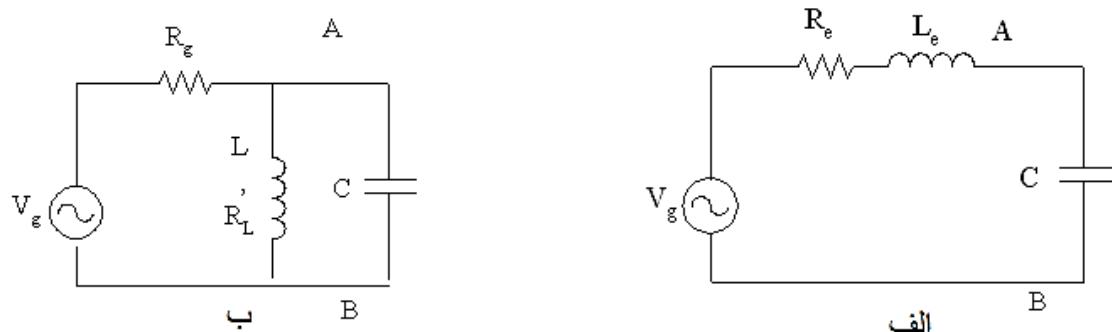
$$I_C \approx \frac{|V_0|}{|X_C|} = W_P C |V_0| \quad I_g \approx \frac{|V_0|}{|Z_p|} = \frac{C R_L}{L} |V_0| \Rightarrow |I_C| = Q_P |I_g| \quad 9-4$$

بنابراین می‌توان گفت که مدار بصورت یک تقویت کننده جریان عمل می‌کند. از این روزت که در ورودی گیرنده‌های رادیویی یا تلویزیونی عموماً از مدار تشدید موازی استفاده می‌کنند. (آنتن به منزله منبع جریان است). نظیر آنچه که در مدار سری دیده شد. پاسخ بسامدی مدار موازی نشان داده شده عبارت است از:

$$A_V = \frac{V_C}{V_g} = \frac{Z_p}{Z_p + R_g} \quad 10-4$$

نظر به اینکه در بسامد تشدید، Z_p کمترین مقدار خود را داراست لذا ولتاژ خروجی به حداقل مقدار خود می‌رسد. در بسامدهای کمتر و یا بیشتر از بسامد تشدید ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد. رابطه $BW = \frac{W_P}{Q_P}$ بسامدهای قطع و نیز عرض باند نظیر مدار سری عبارت است از:

با توجه به مدار معادل سری زیر پهنای باند به شکل (11-۴ الف و ب) نوشته می‌شود:



شکل (۱۱ - ۴) : مدار RLC: الف) مدار سری معادل با مدار موازی از دو سر A و B ، ب) مدار موازی

$$V'_g = \frac{R_L + jWL}{R_L + R_g + jWL} \cdot V_g \quad 11-4$$

$$R_C = \frac{R_g(R_g R_L + R_L^2 + W^2 L^2)}{(R_g + R_L)^2 + W^2 L^2} \quad ۱۲-۴$$

$$L_c = \frac{R_g^2 L}{(R_g + R_L)^2 + W^2 L^2} \quad ۱۳-۴$$

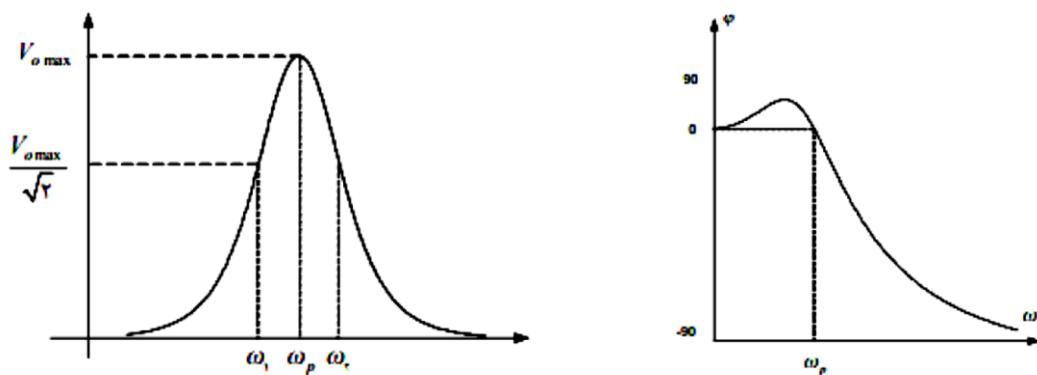
$$Q_S = \frac{W_s L_c}{R_C} \quad , \quad Q_S = \frac{R_g L W_s}{R_g R_L + R_L^2 + W^2 L^2} \quad ۱۴-۴$$

$$BW = \frac{W_s}{Q_S} = \frac{R_g R_L + R_L^2 + W^2 L^2}{R_g L} \quad , \quad BW = \frac{R_L}{L} \left(1 + \frac{R_L}{R_g} + \frac{W_s^2 L^2}{R_g R_L} \right) \quad ۱۵-۴$$

$$W_s = \frac{1}{\sqrt{L_c C}} \quad ۱۶-۴$$

در حالت کلی منبع $V'g$ برای یک مدار RLC سری دارای دامنه‌ای که تابعی از بسامد باشد نیست. از این رو مساله پنهانی باند وقتی که خروجی از دو سر خازن C گرفته می‌شود معنایی درستی ندارد. در حالتی که در شکل (۱۰-۴) چون $V'g$ تابعی از بسامد است لذا مشخصه پاسخ دامنه در دو سر A و B به صورت یک فیلتر میانگذر خواهد بود

فرمول پنهانی باند بدست آمده نشان می‌دهد که هر چقدر Rg بیشتر شود عرض باند کمتر و مدار انتخاب‌گرتر است (خاصیت انتخاب کنندگی مدار مربوط به بسامد می‌شود). بنابراین در مدار موازی استفاده از منبع با مقاومت بیشتر به انتخاب‌گرتر بودن مدار کمک می‌کند. شکل (۱۲-۴) منحنی پاسخ دامنه و پاسخ فاز مدار موازی را نشان می‌دهند.



شکل (۱۲ - ۴) : پاسخ مدار RLC

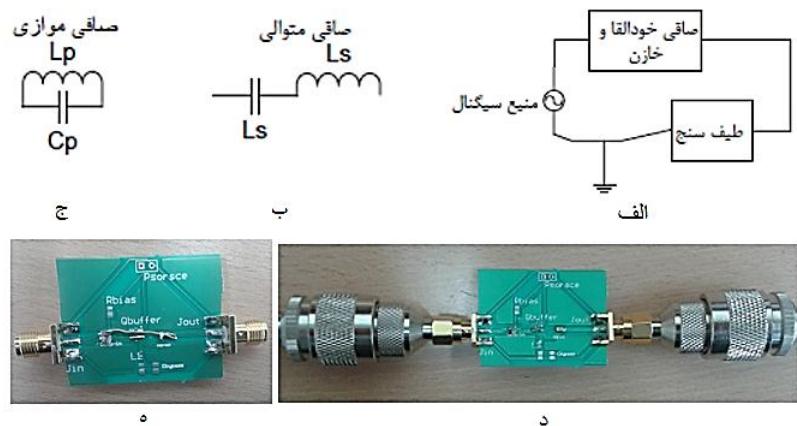
برای تشخیص Q خودالقاء ساخته شده نمی‌توان از تفاضل پهنانی یاند استفاده کرد ($BW = W_2 - W_1$) زیرا دستگاه تحلیل گر شبکه دارای حداقل ۵ مگاهرتز است لذا اندازه‌گیری ما با دو گام (یعنی با فاصله ۱۰ مگاهرتز) معیار درستی برای تعیین مقدار Q نمی‌باشد. اما به صورت کیفی و چشمی اگر پاسخ دو دامنه مدار مقایسه شود، Q مداری بیشتر خواهد بود که عرض کمتر و عمق بیشتری داشته باشد و در شرایط عمق ثابت، هر کدام که عرض بیشتری داشته باشد دارای Q کمتری خواهد بود.

۴-۵-۳ بررسی خودالقا با دستگاه منبع سیگنال

برای آزمایش خودالقا از یک خازن مطلوب استفاده می‌شود. در این آزمایش خودالقا و خازن در نقش فیلتر استفاده شده است، و عملکرد مدار توصیف گر کار خودالقا است. برای این آزمایش از یک دستگاه منبع سیگنال^۱ مدل SG-4162AD استفاده شد؛ این دستگاه حداکثر فرکانس ۱۵۰ مگاهرتز را تولید می‌کند اما از فرکانس ۱۳۰ مگاهرتز دامنه طیف آن تغییر می‌کند. لذا برای تست خودالقا محدوده بسامدی ما باید کمتر از ۱۳۰ مگاهرتز باشد. هدف از استفاده از این دستگاه این است که با عبور دادن توان ثابت از یک فیلتر شامل یک خازن و خودالقا، طیف خروجی آن را بررسی شود. در این آزمایش از خازن ۱۰ پیکو فاراد و خودالقا ۳۳۰ نانو هانتری استفاده شده که از لحاظ تحلیلی در فرکانس ۸۷ مگاهرتز تشدید می‌کند.

در این آزمایش یک خودالقا ۳۳۰ نانو هانتری و یک خازن ۱۰ پیکو فاراد ابتدا به صورت متواالی و سپس به صورت موازی بسته شد. از نگاه تحلیلی مدار فیلتر در حالت متواالی به جز بسامد تشدید، بسامدهای دیگر را عبور نخواهد داد؛ به عبارت دیگر این فیلتر، یک فیلتر میان گذر است. مدار فیلتر در حالت موازی همه بسامدها، به جز بسامد تشدید را عبور خواهد داد؛ به بیان دیگر این فیلتر، یک فیلتر میان نگذر می‌باشد.

شکل ۱۳-۴ (الف و ب و ج) به ترتیب نمای بلوکی فیلتر خازن و خودالقا، شکل مداری خازن و خودالقا متواالی و موازی را نشان می‌دهد. همچنین شکل (۱۳-۴ د - ۵) تصویر برد راجرز امتحان شده در هر دو حالت را نمایش می‌دهد.



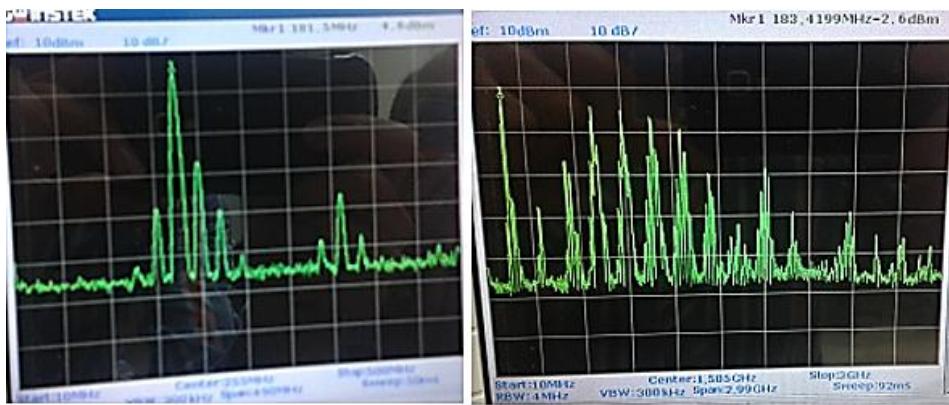
شکل (۴ - ۱۳) : (الف) شکل بلوکی از آزمایش خودالقا (ب) مدار متواالی (ج) مدار موازی (د) نمای برد را جرز خودالقا و خازن متواالی (ه) نمای برد را جرز برای صاقی موازی

پس از اجرای این آزمایش مشخص شد که در حالت متواالی هیچ بسامدی را عبور داده نشد و فیلتر متفاوت از رفتار تحلیلی خود عمل کرد. در حالت موازی انتظار می‌رود جز بسامد تشیدید (حدود ۸۷ مگاهرتز) همه طیف را بدون تضعیف عبور دهد. ولی نتیجه آزمایش همانند حالت متواالی متفاوت با رفتار تحلیلی آن بود. دلیل این گفته این است که با تغییر بسامد از بازه ۲۰ مگاهرتز تا ۱۵۰ مگاهرتز، هیچ‌گونه تضعیفی در هیچ کجای باند دیده نشد. این آزمایش برای خودالقا ۴.۷ نانوهانری و خازن ۱.۲ نانوفاراد تکرار شد. در اینجا نیز انتظار می‌رود که مدار در فرکانس ۶۷ مگاهرتز تشیدید کند اما این بار هم نتیجه کاملاً متفاوت از رفتار تحلیلی مدار بدست آمد. یعنی بسامد تشیدید این خودالقا و خازن در این محدوده نمی‌باشد و نمی‌توان با توجه به دستگاه تولید کننده سیگنال موجود در آزمایشگاه به نتیجه قطعی و درست رسید.

به طور کلی این سوال مطرح می‌شود خودالقا مشکل دارد یا خازن یا هیچ‌کدام، بلکه شاید اندازه خازن و خودالقا تغییرات زیادی دارند به طوری که در بازه دستگاه تولید کننده سیگنال آزمایشگاه نمی‌افتد. (یعنی فرکانس تشیدید خارج از محدوده ۱۳۰ مگاهرتز قرار دارد).

۴-۵-۴ بررسی خودالقا با طیف نوسان‌ساز

یکبار دیگر روی برد اصلی، خازن ۱۰ پیکو و خودالقا ۳۳۰ نانوهانری به عنوان هسته نوسان‌ساز نصب شد. پس از آزمایش، طیف نامطلوب شکل (۴-۱۴ الف) دریافت شد (اصطلاحاً طیف کثیفی حاصل شد). هارمونیک اصلی در طیف این نوسان‌ساز به صورت شکل (۴-۱۴ ب) است.

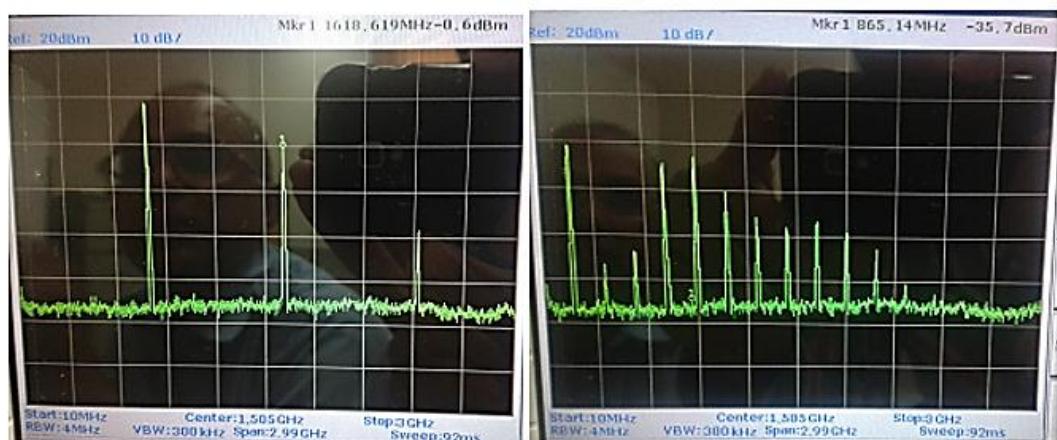


الف

ب

شکل (۴ - ۱۴) : (الف) طیف خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱۰ پیکوفاراد، (ب) طیف هارنوئیک اصلی نوسان‌ساز با خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱۰ پیکوفاراد

همچین زمانی که به پشت فیبر مدار چاپی دست زده شود، طیف تمیزتری بدست آمد. این دو طیف را در شکل (۱۵-۴) نشان داده شده است.



الف

ب

شکل (۴ - ۱۵) : (الف) طیف تمیز شده در اثر دست زدن به پشت مدار چاپی در حالت با جریان حدود ۴.۵ میلی آمپر (ب) با اعمال ضربه به پایه کلکتور نوسان ساز در حالت دیگر که با جریان حدودا ۱۰ میلی آمپر می باشد در حال فعالیت است.

در این آزمایش با گیره به پایه‌های ترانزیستور و خودالقا ضربه زده شد؛ این کار باعث می‌شود که نوسان‌ساز در دو حالت کاری فعالیت کند؛ حالت اول دارای جریان حدود ۴.۵ میلی آمپر و حالت دیگر با دارای جریان حدود ۱۰ میلی آمپر می‌باشد. شکل (۱۴-۴) نشان می‌دهد که کیفیت خودالقا نانوهانری بسیار پایین است و لذا بیشترین گمان به این نوع خودالقا پدید آمده است.

۴-۵-۵ بررسی خودالقا با دستگاه تحلیل کننده شبکه^۱

در این قسمت از دستگاه تحلیل کننده شبکه مدل ATEN AT3022 برای بررسی خودالقا موجود در مدار شکل (۴-۳ ج) استفاده می‌شود. روش کار همانند کار با دستگاه SG-4162AD می‌باشد، با این تفاوت که دستگاه تحلیل کننده شبکه تا فرکانس ۳.۲ GHz را پوشش می‌دهد؛ لذا آزمایش خودالقا در مدار فیلتر را دقیق‌تر می‌توان انجام داد. در ابتدا به دلیل این‌که خودالقا ۴.۷ نانوهانری در نوسان‌ساز دارای پاسخ مناسبی بود، لذا این خودالقا را با خازن ۱۰ پیکو به صورت متوالی بسته و آزمایش‌های متفاوتی در حالت سری انجام شد و مشخص شد که این فیلتر همه بسامدها را عبور می‌دهد؛ در حالی که انتظار می‌رفت که این فیلتر فقط بسامد تشید خود را عبور دهد. نزدیک کردن و دور کردن خودالقاء و خازن نیز بی‌تأثیر می‌باشد. این آزمایش با برد راجرز و برد FR4 همراه با پالی‌گان روی سطح و هم بدون پالی‌گان و هچنین با زمین زیر برد و چه بدون زمین زیر برد انجام شد؛ اما باز هم این فیلتر همه سیگنال‌ها را عبور داد.

۴-۵-۶ بررسی خازن با دستگاه تحلیل کننده شبکه

به منظور بررسی اثر خازن، یک خازن ۱۰ پیکو را در مدارچاپی قرار داده و با دستگاه تحلیل کننده شبکه، طیف آن را در بسامد ۵۰ تا ۴۰۰ مگاهرتز آزمایش می‌کنیم. نتیجه این‌طور بدست می‌آید که این فیلتر همه فرکانس‌ها را بدون تضییف عبور داده در حالی که در حالت تئوری انتظار می‌رود این فیلتر فرکانس‌های پایین را تضعیف کند. این نتیجه باعث شد که گمان ما نسبت به خازن بیشتر شود. اما ذکر این نکته در اینجا نیز ضروری است که تحلیل کننده شبکه در فرکانس پایین چندان قابل اعتماد نیست.

۴-۵-۷ بررسی خودالقا و خازن در حالت موازی با دستگاه تحلیل کننده

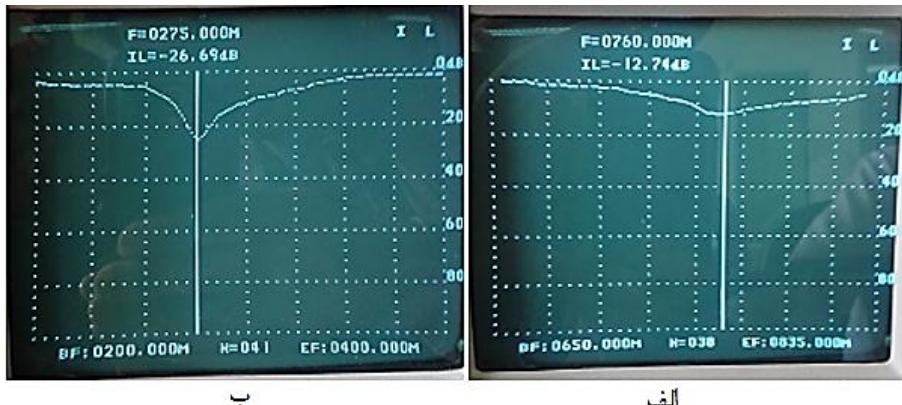
شبکه

در یک آزمایش خودالقا ۴.۷ نانوهانری را با خازن ۱۰ پیکوفاراد به صورت موازی بسته و با دستگاه تحلیل گر شبکه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این حالت انتظار تضعیف در فرکانس تشید را خواهیم داشت.

شکل (۴-۱۶) در فرکانس ۷۶۰ مگاهرتز تضعیف ۱۲ dB نشان داده شده است، مربوط به خودالقا ۴.۷ نانو و خازن ۱۰ پیکو که در حالت موازی قرار گرفته شده، دارای عرض زیادی می‌باشد؛ لذا این نتیجه بیان می‌کند که خودالقا دارای کیفیت پایینی می‌باشد. ولی با این تشید مشخص می‌شود که مدار تانک دارای رفتار مناسبی است. خودالقا ۳۳ نانو هانری و خازن ۱۰ پیکوفاراد را نیز در حالت

^۱- Network Analyzer

موازی بسته و انتظار تضعیف در فرکانس ۲۷۷.۱۹۳ مگاهرتز را خواهیم داشت. همان‌طور که در شکل (۴-۱۵ب) مشاهده می‌شود، خودالقا ۳۳ نانو باعث تضعیف ۲۶ dB در فرکانس ۲۷۵ مگاهرتز شده است که این نتیجه، مشابه حالت تحلیلی است. این حالت پهنانی باریک‌تری نسبت به حالت ۴.۷ نانوهانری دارد؛ لذا این فیلتر Q بالاتری دارد.(البته فرکانس مرکزی متفاوت است).

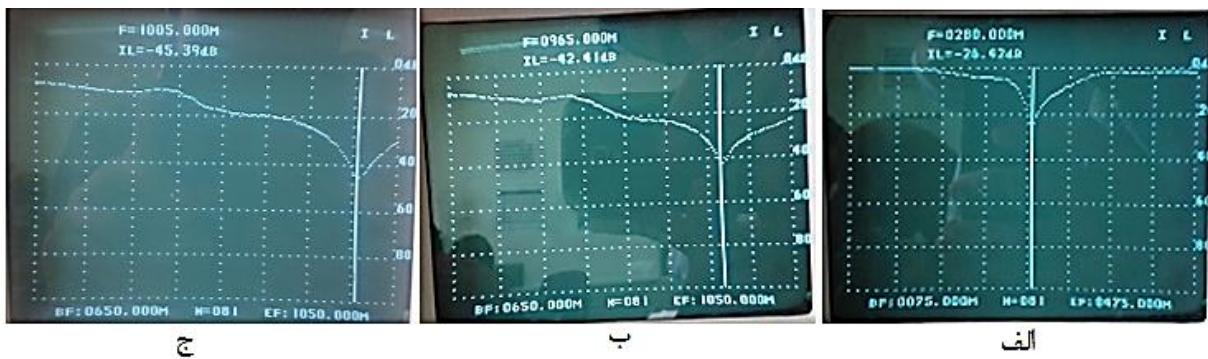


ب

الف

شکل (۴-۱۶) : (الف) تشدید در فرکانس ۷۶۰ مگاهرتز خودالقا ۴.۷ نانوهانری و خازن ۱۰ پیکو (ب) خودالقا ۳۳ نانوهانری و خازن ۱۰ پیکو تشدید در فرکانس ۲۷۵ مگاهرتز

سپس خودالقا ۳۳۰ نانوهانری را که در بخش (۴-۶-۴)، مشخص شد که دارای کیفیت نامناسبی بود با خازن ۱۰ پیکو به صورت موازی بسته شد. این مدار در حالت تحلیلی انتظار تشدید (تضییف) در فرکانس حدود ۹۰ مگاهرتز را می‌رسد.



ج

ب

الف

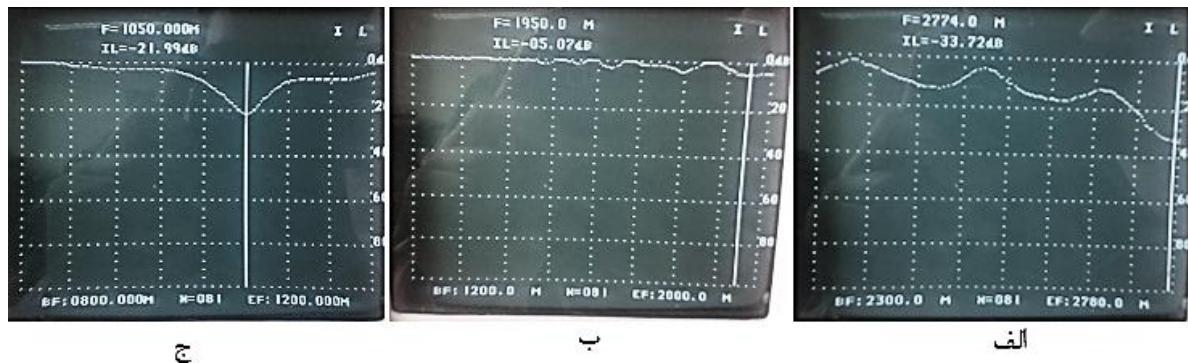
شکل (۴-۱۷) : خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱۰ پیکو، تشدید در فرکانس ۲۸۰ مگاهرتز (ب) تصویر بازه فرکانسی ۶۵۰ تا ۱۰۵۰ مگاهرتزی برای خودالقا ۳۳۰ نانو و خازن ۱ پیکو (ج) خودالقا ۳۳ نانو و خازن ۱ پیکو فاراد در بازه ۶۵۰ تا ۱۰۵۰ مگاهرتز

برخلاف حالت تحلیلی این مدار در فرکانس ۲۸۰ مگاهرتز دچار تشدید شد. برای آزمایش مجدد خودالقا ۳۳۰ نانوهانری را با خازن یک پیکو فاراد (در حالت موازی) بسته شد؛ از نگاه تحلیلی انتظار تضییف در فرکانس حدود ۲۸۰ مگاهرتز می‌رسد اما در عمل در این بازه تشدیدی روی نداد. برخلاف انتظار، تشدید در بازه ۶۵۰ تا ۱۰۵۰ مگاهرتز رخ داد. این موضوع در شکل (۴-۱۷-ب) قابل مشاهده

است. تشدید در فرکانس ۹۶۵ مگاهرتز دارای تضعیفی به اندازه ۴۲ dB و عرض زیادی (حدود ۴۰۰ مگاهرتز) می باشد. این تصویر به طور جداگانه نشان دهنده Q پایین خودالقاء نیز می باشد که در فرکانس بالا اتفاق افتاد. به نظر می رسد که خودالقاء ۳۳۰ نانو همان نقش خودالقاء ۳۳ نانو را بازی می کند. برای تایید این دیدگاه خودالقا ۳۳ را با خازن یک پیکو موازی کرده تا تحلیل کننده شبکه آن را در بازه ۱۰۵۰ تا ۱۰۵۰ برسی کند. شکل (۴ - ۱۷ج) نمایش این بازه فرکانسی می باشد. این تصویر گویای این است که خودالقاء، Q پایینی دارد و تشدید اصلی آن در فرکانس ۱۰۰۵ مگاهرتز می باشد. می توان نتیجه گرفت که خودالقاء ۳۳۰ همان خودالقاء ۳۳ نانوهانری می باشد. (از لحاظ ظاهری و تعداد سیم پیچ نیز یکی می باشد).

اگرچه در فرکانس کمتر از ۳۰۰ مگاهرتز خودالقا ۳۳ نانو Q خوبی دارد اما در فرکانس بالا کاملاً این قضیه بر عکس می شود.

این بار برای بررسی کیفیت خودالقاء ۴.۷ نانو، آن را با خازن یک پیکو موازی می کنیم. نتایج این کار را در بازه ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاهرتز و ۲۳۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاهرتز در شکل (۴ - ۱۸الف و ب) مشاهده می کنید.



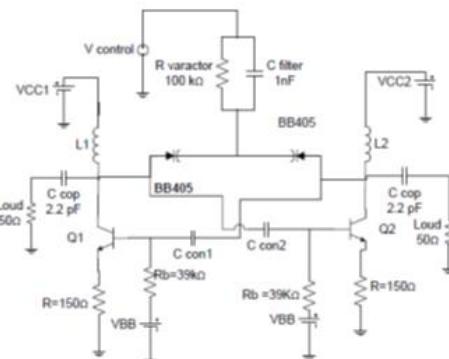
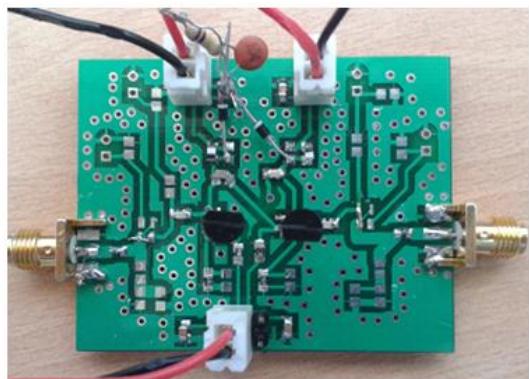
شکل (۴ - ۱۸ - a) : الف) تضعیف در فرکانس ۲۳۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاهرتز با خازن ۱ پیکو و خودالقا ۴.۷ نانو ب) تضعیف در فرکانس ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاهرتز با خازن ۱ پیکو و خودالقا ۴.۷ نانوهانری ج) خودالقا ۴.۷ نانو و خازن ۴.۷ پیکو و تشدید در فرکانس ۱۰۵۰ مگاهرتز

تصاویر شکل (۴ - ۱۸الف و ب) نشان می دهد که این خودالقا در فرکانس بالا (حدود ۱۵۰۰ مگاهرتز) Q قابل قبولی به عنوان فیلتر ندارد. حال اگر خودالقا ۴.۷ نانوهانری را با خازن ۴.۷ پیکو موازی کنیم، در حالت تحلیلی انتظار فرکانس ۱۰۰۷.۱ مگاهرتز را خواهیم داشت که تصویر شکل (۴ - ۱۷ج) گویای این مطلب است.

تشدید در فرکانس ۱۰۵۰ مگاهرتز روی داد و افت آن ۲۲ dB است. با توجه به این که تضعیف فرکانس در بازه ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاهرتز می باشد، بنابراین به دلیل کوچک بودن Q خودالقاء، این

حالت به عنوان فیلتر قابل قبول نیست. اما مقدار Q در این حالت به مراتب بهتر از Q فرکانس‌های بالاتر از ۱.۵ گیگاهرتز خواهد بود که در شکل‌های (۴ - ۱۸ الف و ب) مشاهده می‌شود.

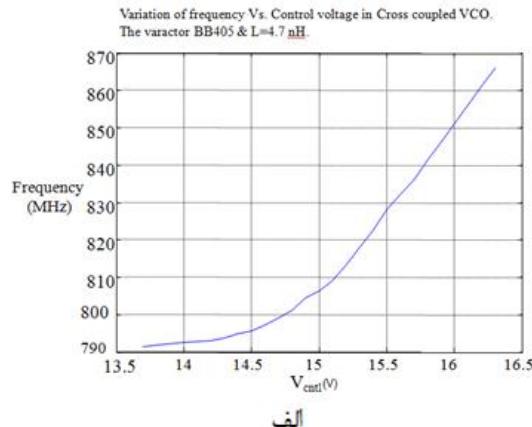
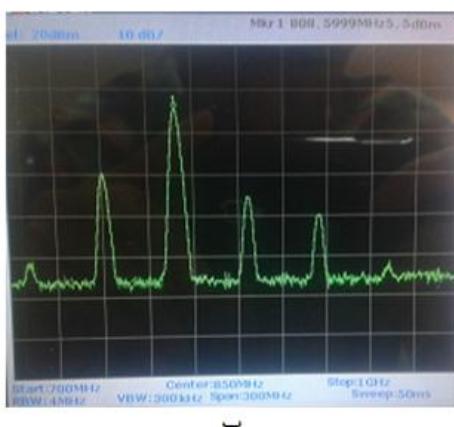
حال با این وجود می‌توان انتظار داشت که اگر این خودالقا با ورکتور در مدار نوسان‌ساز بسته شود با تغییر ولتاژ بسامد نوسان‌ساز تغییر کند. البته با توجه به Q خودالقا ۴.۷ نانوهانری در رنج بسامدی کمتر از یک گیگاهرتز می‌توان به کار کرد آن اطمینان داشت. بدین ترتیب خودالقا ۴.۷ نانوهانری و ورکتور BB405 به صورت شکل مداری (۴ - ۱۹ الف) بسته می‌شود. نمودار تغییر فرکانس بر حسب ولتاژ در این حالت به صورت شکل (۴ - ۲۰ الف) بدست آمده است.



ب

الف

شکل (۴ - ۱۹) : الف) نمای مداری نوسان ساز، ب) برد مدار چاپی با ورکتور BB405 و خازن عدسی



ب

الف

شکل (۴ - ۲۰) : الف) تصویر تغییر فرکانس بر حسب با ولتاژ ورکتور BB405 با خودالقا ۴.۷nH، ب) تصویر طیف کنیف در ولتاژ ۱۶.۴ ولت در فرکانس ۸۰۸ مگاهرتز

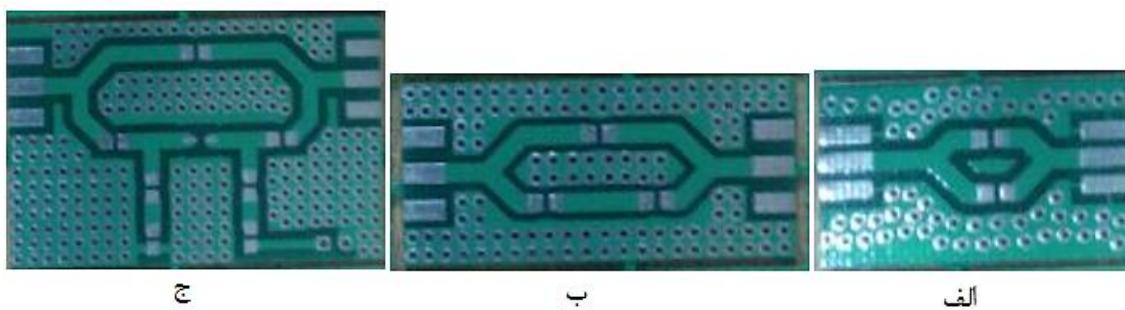
در شکل (۴ - ۲۰ الف) نمودار تغییرات فرکانس بر حسب ولتاژ با ورکتور BB405 آورده شده است. تغییرات فرکانس حدود ۸۰ مگاهرتز در محدوده ۴ ولتی است. اما این نمودار از فرکانس ۸۷۰ مگاهرتز به بعد در ولتاژ ۱۶.۴ ولت به طور ناگهانی به فرکانس ۸۰۸ مگاهرتز بر می‌گردد. همانطور که در تصویر شکل (۴ - ۲۰ ب) مشخص است این حالت نیز دارای طیف تمیزی نمی‌باشد. همان‌طور که در شکل

۱۹-۴(الف) شاهد هستیم برای کنترل ولتاژ ورکتور از یک خازن عدسی موازی با یک مقاومت کربنی استفاده شده است. مقاومت کربنی عملکرد فرکانسی بالا خوبی دارد. خازن عدسی نیز در حالت ایده-آل عملکرد خوبی می‌تواند داشته باشد.

به منظور آزمایش بیشتر و دقیق‌تر علاوه بر آزمایش روی مدارچاپی راجرز ۲۰ میلی اینچی، این کار را بر روی مدارچاپی FR4 نیز در دو حالت با و بدون پالیگان روی سطح صورت گرفت. با این کار علاوه بر آزمایش خودالقا و خازن، تکرارپذیری روی مدارچاپی با طرح‌های مختلف نیز بررسی شد.

۴-۶ تحلیل خازن، ورکتور و ساخت خودالقا

طراحی مدار چاپی، با طرح موازی بودن خودالقا و خازن انجام شد. همان‌طور که در شکل ۲۱-۴(الف) مشاهده می‌کنید تغییری در عرض خط ایجاد نشده است. لذا امپدانس خط می‌تواند نقش تقسیم کننده و جمع کننده را بازی کند و این موضوع به این خاطر است که محل اتصال روی یک پد نیست. در شکل ۲۱-۴(الف) خط ماکرواستریپ ۵۰ اهم به دو خط ۵۰ اهم موازی وصل می‌شود، توان بین این دو خط از ۵۰ اهم به ۲۵ اهم و پس از آن مجدد به ۵۰ اهم تغییر کند (امپدانس خط در حال تغییر است) پیش‌بینی می‌شود این مدار چاپی نقش جمع کننده و تقسیم کننده را بازی کند. به همین خاطر مدارچاپی شکل ۲۱-۴(الف) مورد امتحان قرار گرفت. در این آزمایش برخلاف انتظار دستگاه تحلیل شبکه تلفات انتقالی را نشان نداد، با این وجود این مدار چاپی برای امتحان خودالقا و خازن در حالت موازی مورد استفاده واقع شد.



شکل (۴ - ۲۱) : (الف) مدارچاپی برای امتحان خازن و خودالقا در حالت موازی که احتمال نقش جمع کننده و تقسیم کننده داده می‌شود (ب) مدارچاپی جهت موازی کردن یک خودالقا با دو خازن به صورت سری (ج) مدارچاپی جهت امتحان ورکتور

شکل (۲۱-۴ ب) جهت موازی کردن خودالقا با دو خازن طراحی شد. این دو خازن به طور سری به هم متصل هستند؛ لذا خازن کوچک باید تاثیر گذاری خود را لاحاظ کند. علت طراحی این مدارچاپی بررسی اثر خازن ورکتور است. خازن ورکتور، خازن بسیار کوچک در حد چند پیکوفاراد است که در

مدار با یک خازن در حد چند نانوفاراد سری می‌شود. البته در این مدارچاپی ورکتور را نمی‌توان نصب کرد (به دلیل این‌که مکانی برای اعمال تغییر ولتاژ طراحی نشده است). طراحی این برد فقط با این قصد صورت گرفت که به این سوال پاسخ دهد که در عمل بین دو خازن سری، خازن کوچک نقش اصلی را بازی می‌کند یا خیر؟ اگر چه از لحاظ تحلیلی بدیهی است؛ اما همان طور که در بالا مشخص شد که یک خازن و خودالقاء سری عملکرد مناسبی ندارد، ما را مجبور به طراحی چنین بردی کرد که گام به گام مراحل را مورد بررسی قرار دهیم.

مدار چاپی شکل (۲۱-۴ج) برای آزمایش تغییر فرکانس تشید که در اثر تغییر اندازه خازن ورکتور صورت می‌گیرد طراحی شده است. در این مدار چاپی که در قسمت بالایی، خودالقاء و در وسط مسیر موازی با آن، محل ورکتور تعییه شده است، دو خازن در ابتدا و انتهای این مسیر قرار داده شده است تا تغذیه اعمال شده فقط روی ورکتور اعمال شود. (اگر تغذیه DC روی دستگاه تحلیل‌گر شبکه بی-افتد آسیب می‌بیند). در قسمت پایینی این مدار چاپی نیز پیش‌بینی نصب خودالقاء بزرگ (RFC) لحاظ شده است؛ اما به دلیل شک برانگیز بودن این خودالقا، منطقاً این کار را با دو مقاومت بزرگ سری جهت اطمینان از عبور نکردن فرکانس RF به زمین AC در مدار انجام خواهیم داد. اگرچه این مدار چاپی برای آزمایش ورکتور طراحی شده بود اما در عمل حساسیت دانشگاه به دستگاه تحلیل‌گر شبکه باعث شد تا از این مدار چاپی‌ها استفاده نشود.

۴-۶-۱ ساخت خودالقا

برای آنکه خودالقا ساخته شده با معیاری اندازه‌گیری شود تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل شود، برای این کار از معیار تشید خودالقا و خازن استفاده خواهیم کرد. لذا نیاز به بررسی و دقیق خازن خواهیم داشت، در بخش زیر ابتدا خازن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به دنبال ساخت خودالقا خواهیم رفت.

۴-۶-۱-۱ بررسی خازن

در آزمایشات بخش بررسی خودالقا به این نتیجه دست یافته شد که خودالقا 4.7 نانو کیفیت نسبتاً خوبی دارد اما خودالقا 33 نانوهانتری کاملاً بی‌کیفیت می‌باشد. در این بخش از یک خودالقا با کیفیت آمریکایی Coilcraft با فرض این‌که کیفیت آن مطلوب و اندازه‌ی آن تقریباً در بازه بسامدی ثابت است، برای آزمایش خازن استفاده شده است. (با توجه به رنگ خودالقا، خودالقا اصلی و بدل معلوم می‌شود). درنهایت با برگزیدن خازن، نسبت به ساخت خودالقا اقدام می‌شود.

در این قسمت خودالقا 15 نانوهانتری Coil craft را با خازن‌های 2.2 ، 3.3 ، 4.7 ، 8 و 10 پیکوفاراد موازی کرده و مکان تشید آن با دیدگاه تحلیلی مقایسه می‌شود و کیفیت خازن و درصد خطأ هر

خازن محاسبه می‌شود. جدول (۱۲-۴) این حالت را مقایسه می‌کند.

جدول (۱۲-۴): جهت بررسی انواع خازن با خودالقا ۱۵ نانوهاتری

خازن- خودالقا	۱	۲.۲	۳.۳	۴.۷	۸	۱۰	توضیحات
۱۵ nH	۱۲۹۹	۸۷۶	۷۱۵	۵۹۹	۴۵۹	۴۱۰	فرکانس تحلیلی بر MHz حسب
۱۵ nH	اندازه گیری نشد	۸۲۰	۶۶۵	۵۹۰	۴۴۰	۳۹۵	فرکانس عملی بر MHz حسب
	اندازه گیری نشد	-۳۴	-۲۹.۸	-۲۶	-۲۴	-۲۱.۶	میزان افت بر حسب dB

۲-۱-۶-۴ تشخیص نسبی کیفیت خودالقا

برای تشخیص کیفیت خودالقاء در یک عرض Δf از f ، می‌توان از میزان افت آن در یک بازه مشخص استفاده نمود. بر این اساس، میزان افت از فرکانس مرکزی f با $\Delta f = 10MHz$ ثبت شده است. در جدول (۱۳-۴) افت اطراف دو فرکانس مرکزی ۳۹۵ و ۴۴۰ مگاهرتز را مشاهده می‌کنید.

جدول (۱۳-۴): افت اطراف فرکانس مرکزی در حاشیه ۱۰ مگاهرتزی برای دو فرکانس ۳۹۵ مگاهرتز و ۴۴۰ مگاهرتز

۴۳۰ MHz	۴۵۰ MHz	۳۸۵ MHz	۴۰۵ MHz
۱ dB	-۱۸.۷۴ dB	-۱۷ dB	-۱۴ dB

و در جدول (۱۴-۴) تضعیف اطراف فرکانس‌های مرکزی ۵۹۰ و ۶۶۵ و ۸۱۰ و ۳۹۵ مگاهرتز را مشاهده می‌کنید

جدول (۱۴-۴): افت فرکانس اطراف فرکانس مرکزی در حاشیه ۱۰ مگاهرتز برای فرکانس‌های مرکزی ۵۹۰ و ۶۶۵ و ۸۱۰ و ۳۹۵ مگاهرتز

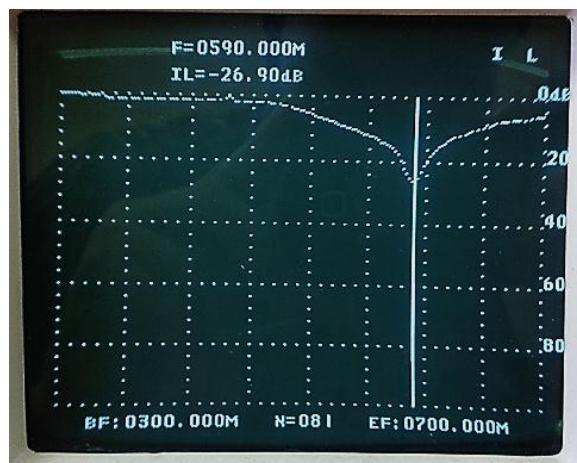
۸۱۰ MHz	۸۳۰ MHz	۶۵۵ MHz	۶۷۵ MHz	۵۸۰ MHz	۶۰۰ MHz
-۲۷ dB	-۳۰.۸۲ dB	-۲۳.۷ dB	-۲۴.۵ dB	dB	dB
				-۲۱.۷۳	-۲۰.۳۳

در شکل ۲۲-۴ مدار با استفاده از خودالقاء با کیفیت و خازن به صورت موازی بسته شده است.



شکل (۴ - ۲۲) : برد مدارچاپی FR4 بدون پالیگان

تصویر(۴-۲۳) تشدید در فرکانس ۵۹۰ مگاهرتزی بین خودالقاء ۱۵ نانوهانزی و خازن ۴.۷ پیکوفارادی را نشان می دهد که در فرکانس ۵۹۰ MHz حدود ۱.۵٪ انحراف نسبت حالت تحلیلی وجود دارد.



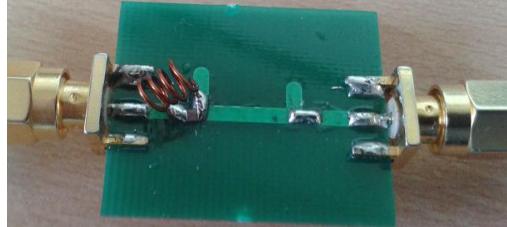
شکل (۴ - ۲۳) : تشدید خودالقاء ۱۵ نانو و خازن ۴.۷ پیکوفاراد

حال اگر این میزان انحراف برای هر خازن حساب شود، به ترتیب برای خازن ۱۰ پیکوفاراد حدود ۳.۸٪ در فرکانس ۴۲۰ MHz ، برای خازن ۸ پیکو حدود ۴.۲٪ در فرکانس ۴۶۰ MHz، برای خازن ۳.۳ پیکوفاراد در فرکانس ۷۲۰ MHz حدود ۷٪ و برای خازن ۲.۲ پیکو در فرکانس ۸۵۰ MHz حدود ۶.۳٪ انحراف خواهیم داشت. این نتایج نشان می دهان که خازن‌ها کیفیتی تقریباً قابل قبول دارد.

۳-۱-۶-۴ ساخت خودالقا

با مشخص شدن کیفیت نسبی خازن که تقریباً قابل قبول هست، نسبت به ساخت خودالقا اقدام شده است. برای این کار از سیم لاکی استفاده کرده و دور مغز لوله خودکار به قطر ۴ میلی‌متر پیچیده و دو انتهای آن را برای هویه کاری لخت می کنیم. در ابتدا خودالقایی با چهار دور ساخته شد و آن را با یک خازن ۳.۳ پیکو فاراد موازی کرده و بسامد تشدید آن با دستگاه تحلیل‌گر شبکه مشخص شد. در شکل (۴-۲۴) نمای ظاهری خودالقا ساخته شده و خازن که روی مدار چاپی بسته شده مشاهده می-

شود



شکل (۴ - ۲۴) : خودالقاء با چهار دور برای بدست آوردن مکان تشیدیش

برای محاسبه خودالقاء یک سیم لوله، از فرمول زیر استفاده می‌شود

$$L = \mu_0 n^2 S = \mu_0 \frac{N^2}{L^2} S \quad (H/m) \quad ۱۷-۴$$

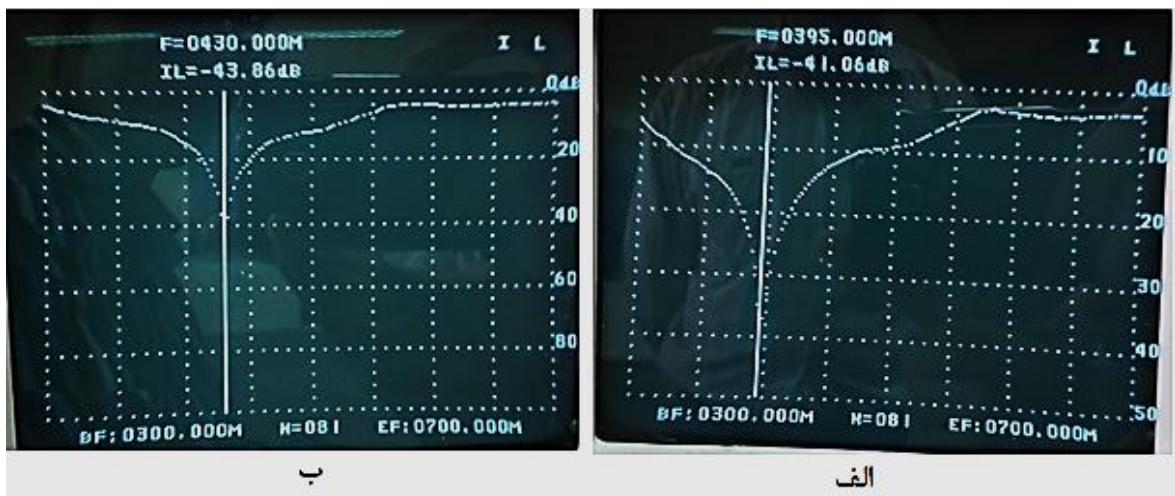
در معادله (۱۷-۴) تعداد دور و S مساحت سیم لوله L طول سیم‌لوله می‌باشد

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{L} S \quad (H) \quad ۱۸-۴$$

$$\mu_0 = 4\pi * 10^{-7} , N=4 , L \approx 0.5mm , S = \pi r^2 , r = 0.5mm$$

این معادلات براساس طول سیم‌لوله بینهایت صورت گرفته است. با چشم پوشی از این خطای محاسبات فوق بیان می‌کند این تکه سیم حدود ۳۲ نانوهانری می‌باشد.

شکل (۲۵-۴) محل تشیدی خودالقاء ساخته شده با خازن ۳.۳ پیکوفاراد را نشان می‌دهد.



شکل (۴ - ۲۵) : (الف) تشیدی خودالقاء با چهار دور و خازن ۳.۳ پیکوفاراد ، (ب) تشیدی همان خودالقاء که با افزایش

طول سیم لوله و کاهش خودالقا که فرکانس افزایش پیدا کرده

در شکل (۴-۲۵ الف) خودالقا چهار دور با خازن ۳.۳ پیکوفاراد در بسامد ۳۹۵ مگاهرتز تشدید کرده است. این بدان معنی است که میزان این خودالقا حدود ۵۰ نانوهانری می‌باشد.

اگر فاصله بین حلقه‌ها را بیشتر کرده به طوری که طول سیم لوله افزایش یابد، میزان خودالقاء کمتر شده و فرکانس بیشتر می‌شود. شکل (۴-۲۵ ب) نشان دهنده افزایش فرکانس ناشی از افزایش طول سیم لوله است.

خودالقاء سیم لوله در این حالت حدود ۳۸ نانوهانری می‌باشد. اما آن چیزی که جالب توجه است عمق تشدید و محدوده زیاد تضعیف است.

در خودالقا ساخته شده اگر داخل سیم لوله، آهن (یک میخ) قرار داده شود از لحاظ تحلیلی انتظار می‌رود شارمنغناطیسی تجمعی گردد و خودالقا بیشتر شود؛ اما در عمل این خودالقا کمتر شد که این غیرقابل انتظار می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که این رخداد به این دلیل باشد که طول این سیم-لوله بی‌نهایت نیست.

خودالقا ساخته شده تنها یک اثر غیر معمول دارد این‌که با وجود هسته، میزان خودالقاء کمتر می‌شود! با توجه که تمايل به سمت بسامدهای بالاتر داریم لذا میزان دور سیم‌لوله را کمتر کرده تا خودالقاء کمتر شود. به همین ترتیب با سیم لامپی به طول ۳۱ میلی‌متر دو حلقه به قطر ۴ میلی‌متر و با پایه‌های ۶ میلی‌متر درست شد و این خوالقا با خازن ۳.۳ پیکوفاراد موازی کرده شد. نتیجه این تشدید خودالقاء با خازن ۳.۳ به شرح جدول (۴-۱۵) می‌باشد.

جدول (۴-۱۵): تضعیف ناشی از خودالقا ساخته شده با خازن ۳.۳ پیکوفارادی

فرکانس MHz	تضعیف بر حسب dB	توضیحات
۶۵۵	-۳۸.۷	در خود فرکانس تشدید
۶۳۰	-۱۷	در ۱۵ مگاهرتز قبل از تشدید
۶۰۰	-۹.۲۱	در ۵۵ مگاهرتز قبل از تشدید
۶۸۰	-۱۹	در ۲۵ مگاهرتز بعد از تشدید

خودالقاء این سیم لامپی با طول ۳۱ میلی‌متر که به صورت دو حلقه درست شده است، حدود ۱۸ نانوهانری می‌باشد. اگر طول سیم لامپی را کمتر کرده (۲۲ میلی‌متر) و این خودالقا با خازن ۳.۳ پیکوفاراد موازی شود در فرکانس ۸۳۵ مگاهرتز به اندازه ۳۳.۱ dB تضعیف ایجاد می‌کند. خودالقاء این قطعه سیم حدود ۱۱ نانوهانری است. همچنین اگر طول سیم لامپی به ۱۷ میلی‌متر کاهش داده

شود و آن را به شکل Ω درست کنیم و با خازن ۳.۳ پیکوفاراد موازی شود، جدولی با مشخصات بسامدی به شرح جدول (۱۶-۴) بدست خواهد آمد.

جدول (۱۶-۴): تشدید با خودالقا ساخته شده از تکه سیم ۱۷ میلی‌متری با خازن ۳.۳ پیکوفاراد

MHz	تضعیف بر حسب dB	توضیحات
۱۰۷۰	-۳۱	در خود فرکانس تشدید
۱۰۵۰	-۲۱.۵۸	در ۱۵ مگاهرتز قبل از تشدید
۶۰۰	-۱۷.۴۳	در ۵۵ مگاهرتز قبل از تشدید
۶۸۰	-۱۹	در ۲۵ مگاهرتز بعد از تشدید

خودالقاء این قطعه سیم لاکی به شکل Ω حدود ۷ نانوهانری است و در اثر نزدیک کردن دست انسان، مکان تشدید به ۱۰۸۵ تغییر می‌کند و این خاصیت تکرار پذیر نیز هست.

حال با تشدید در این فرکانس امیدواریم که این خودالقا در مدار اتصال ضربدری عملکرد درستی داشته باشد. اگرچه می‌دانیم با نزدیک و دور کردن دست، مشخصات خودالقاء نیز تغییر می‌کند و همچنین ساخت خودالقای که دقیقاً مشابه همین خودالقاء باشد تقریباً غیرممکن است. اما به هر حال تلاشی انجام خواهیم داد تا راه‌گشای نوسان در بازه مورد نظر ما باشد.

۷-۴ بررسی خودالقا ساخته شده در مدار نوسان‌ساز

خودالقایی که به شکل Ω ساخته شد، در هسته نوسان‌ساز بسته شد. محدوده این خودالقاء بین ۶ تا ۱۰ نانوهانری می‌باشد (دلیل این خطأ این است که چون این خودالقاها با دست ساخته شده اند مشابه یکدیگر نیستند). نوسان‌ساز تزویج ضربدری دارای مشخصات بایاس به شرح جدول ۱۷-۴ است.

جدول (۱۷-۴) : نقطه کار مدار اتصال ضربدری که در آن از خودالقا ساخته شده، استفاده شده است.

$V_C = 6.5 (V)$	$V_C = 6.5 (V)$
$V_{BB1} = 5.5 (V)$	$V_{BB2} = 8 (V)$
$I_1 = 13.1 (mA)$	$I_2 = 13.63 (mA)$

حال با مشخصات بایاس جدول ۱۷-۴، هارمونیک‌های جدول ۱۸-۴ را بدست آمده است.

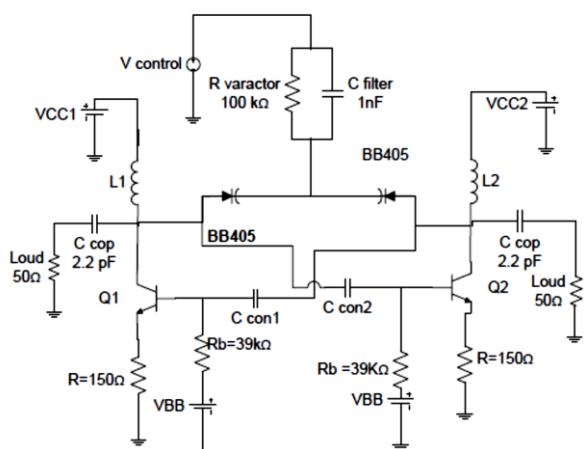
جدول (۱۸-۴): سیگنال دریافت شده از خودالقا ساخته شده

f_{MHz}	P_{dBm}
۹۵۴	+۹.۷
۱۹۱۴	+۴.۷
۲۸۷۴	-۸

با توجه به تغییر اندازه خازن و ثابت ماندن بسامد تشیدید، بدیهی است خودالقا دست ساز نیز دچار خود تشیدیدی شده است.

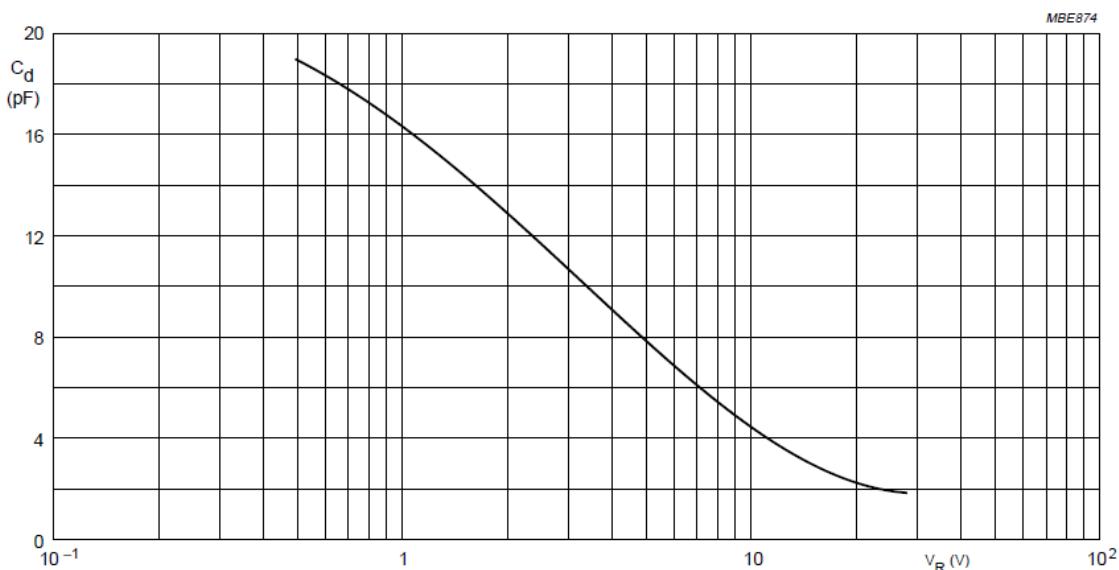
۴-۸ رفتار مطلوب مدار با عناصر با کیفیت

چون هدف اصلی این پروژه ساخت خودالقا نبوده، لذا با استفاده از خودالقا با کیفیت ۳.۳ نانوهانتری شرکت Coilcraft و ورکتور BB405 و ترانزیستور مطلوب BFP420، نوسانساز را بسته و نقطه کار آن را تنظیم کرده و مورد ارزیابی قرار داده شد. مدار با ترانزیستور و خودالقا با کیفیت درست رفتار کرد و توانست در محدوده حدود ۵۰۰ مگاهرتز نوسان تولید کند. این نوسانساز در بازه ۹۳۰ تا ۱۴۶۰ مگاهرتز قابلیت تنظیم بسامد را دارد. برای اینکه تغذیه مدار یکی شود ابتدا ولتاژهای مدار را یکی و سپس به همدیگر وصل کرده تا مدار بتواند با یک منبع تغذیه ۶.۵ ولتی کار کند. در این صورت جریان هر شاخه برابر است با $I_1 = 9.99 \text{ mA}$ و $I_2 = 9.66 \text{ mA}$.



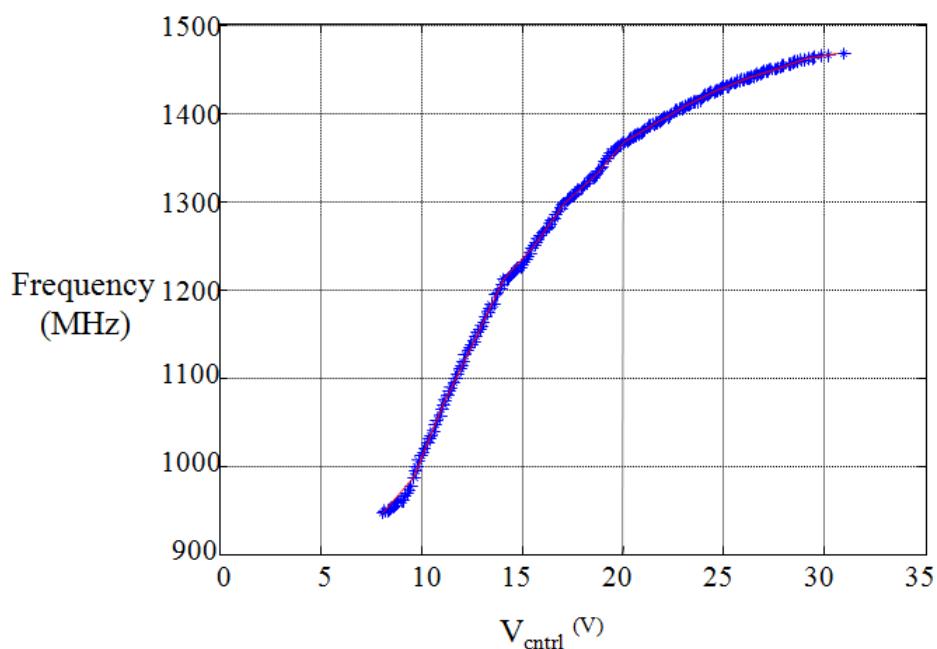
شکل (۲۶-۴) : مدل مدار با خودالقا با کیفیت و ورکتور BB405 و ترانزیستور BFP420

در شکل (۲۶-۴) بیان کننده مدار پیاده‌سازی شده است. از دو ترانزیستور مدل BFP420 استفاده شد که بسامد قطع آن ۲۵ گیگاهرتز و عدد نویز آن در بسامد ۱.۸ گیگاهرتزی 1.1 dB است. همچنین از ورکتور مدل BB405 استفاده شده است که محدوده تغییرات خازن ورکتور آن بر حسب معکوس ولتاژ در شکل (۲۷-۴) نشان داده شده است.

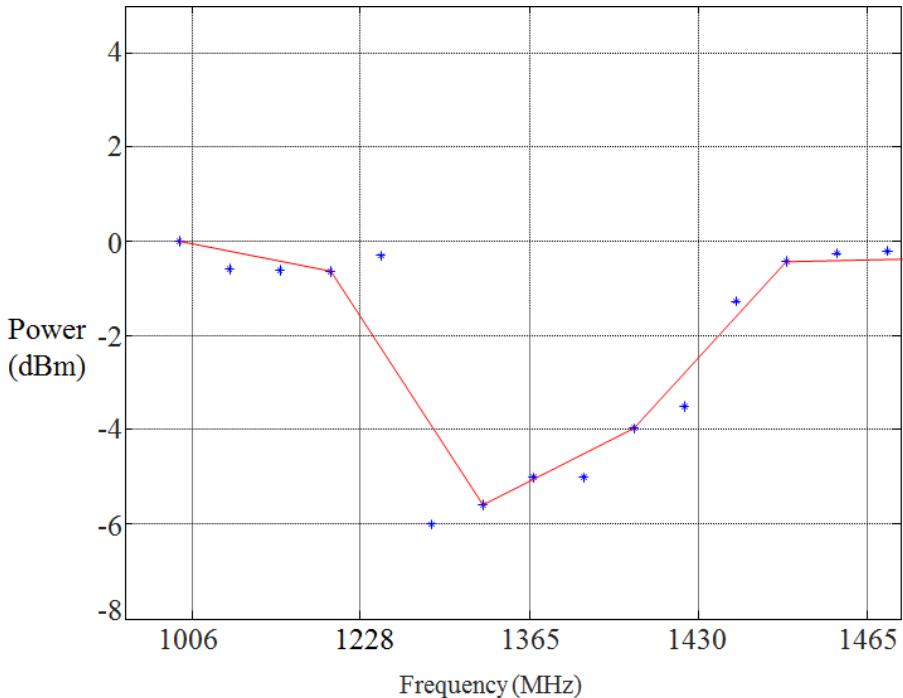


شکل (۲۷-۴) : تغییرات خازن ورکتور بر حسب ولتاژ معکوس دو سر دیود ورکتور

خودالقا استفاده شده مدل Coilcraft آمریکایی می‌باشد که مشخصه تغییرات اندازه آن با بسامد در شکل (۹-۴ الف) بیان شده است. شکل (۲۸-۴) تغییرات فرکانس بر حسب ولتاژ کنترل را در نوسان‌ساز اتصال ضربدری، نشان می‌دهد.



شکل (۲۸-۴) : تغییرات فرکانس بر حسب ولتاژ با ورکتور BB405



شکل (۹-۴) : نمودار تغییرات توان بر حسب ولتاژ با ورکتور BB405

نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ با تغییر ولتاژ کنترل از ۶.۵ ولت، بسامد مدار از ۹۳۰ تا ۱۴۶۶ مگاهرتز تغییر می‌کند، توان اندازه‌گیری شده هماهنگ اول از صفر تا ۷ dBm تغییر دارد.

همچنین در تغییر ولتاژ از ۹.۵ به ۹.۶ ولت که برابر تغییر بسامد ۹۷۶ تا ۹۸۷ مگاهرتزی است مشاهده شد به طور ناگهانی بسامد نوسان‌ساز به ۱۰۱۶ مگاهرتز پرش می‌کند.

این همان نتیجه مورد انتظار این پروژه بود که خوبشخтанه بازه بسامدی، بیش از محدوده مشخص شده که در پیشنهاد اولیه مطرح شده بود، حاصل شده است.

۹-۴ شبیه‌سازی

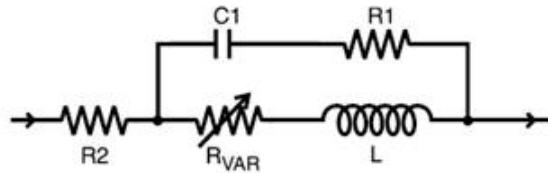
مدار اتصال ضربدری با نرم افزار ADS شبیه سازی شده است. این شبیه سازی با این دیدگاه بیان شده است تا جوابی که در عمل بدست آمده است (در بخش ۸-۴ این رفتار بیان شده) مقایسه شود. شبیه‌سازی با دو دیگاه انجام شد که در متن پایان‌نامه دیدگاه دومی که با مدل‌های واقعی شرکت ارائه دهنده محصول شبیه سازی صورت گرفته، بیان شده است. حالت اول حالتی است که بصورت پیش فرض در نرم افزار ADS برای خودالقا و خازن مدلی تعبیه شده است و از ترانزیستور BFP420 استفاده می‌شود و حالت دیگر، شبیه سازی مداری است که در آن از خودالقایی شرکت‌های Coilcraft استفاده شده است.

برای شبیه سازی مدار با استفاده از خودالقایی مدل coilcraft ، مدل پیشنهاد شده توسط شرکت نام

برده می‌باشد.

Part number	R1 (Ω)	R2 (Ω)	C (pF)	L (nH)	k	Upper limit (MHz)
0805HQ-2N5	6	0.02	0.029	2.70	6.90E-06	19800
0805HQ-5N6	7	0.04	0.044	5.80	1.19E-05	11000
0805HQ-6N2	8	0.04	0.056	6.40	1.15E-05	10100
0805HQ-12N	10	0.05	0.090	12.20	2.50E-05	5800
0805HQ-16N	11	0.06	0.064	16.50	2.62E-05	5900
0805HQ-18N	12	0.06	0.079	18.60	2.83E-05	5000
0805HQ-20N	11	0.06	0.128	20.50	3.38E-05	3800
0805HQ-27N	14	0.07	0.093	27.0	4.34E-05	3900
0805HQ-30N	12	0.10	0.137	30.0	4.58E-05	3000
0805HQ-39N	13	0.11	0.117	39.0	6.29E-05	2900
0805HQ-48N	13	0.10	0.116	48.0	7.59E-05	2600
0805HQ-51N	11	0.12	0.116	51.0	8.80E-05	2500

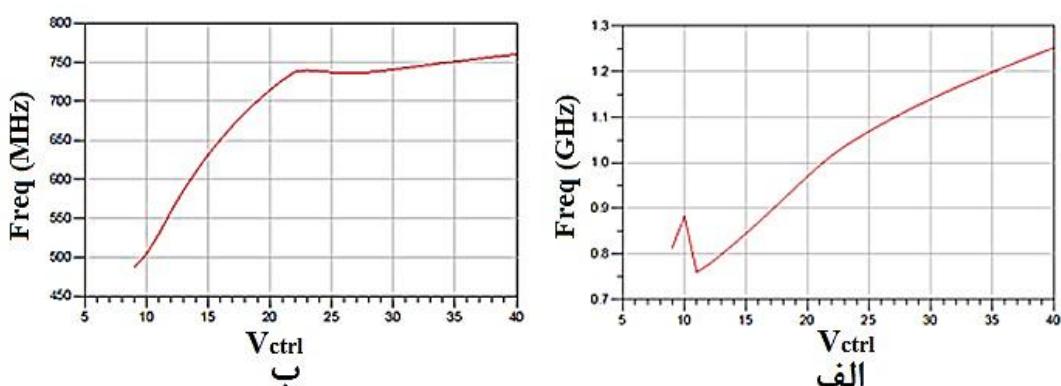
ب



الف

شکل (۳۰-۴) : الف) شکل مداری مدل شبیه‌سازی Coil Craft، ب) اندازه‌های عناصر مداری

مدل مداری پیشنهاد شده به صورت شکل (۲۹-۴ الف) است. بسامد قابل دستیابی این مدل از یک مگاهرتز شروع می‌شود و در فرکانس‌های بالا نیز محدود به مقادیر شکل (۲۹-۴ ب) می‌شود. اندازه المانهای مدار براساس شکل (۲۹-۴ ب) تعیین می‌شود. تنها اندازه مقاومت R_{VAR} وابسته به فرکانس می‌باشد و این وابستگی با فرمول $R_{VAR} = k * \sqrt{f}$ بیان می‌شود.

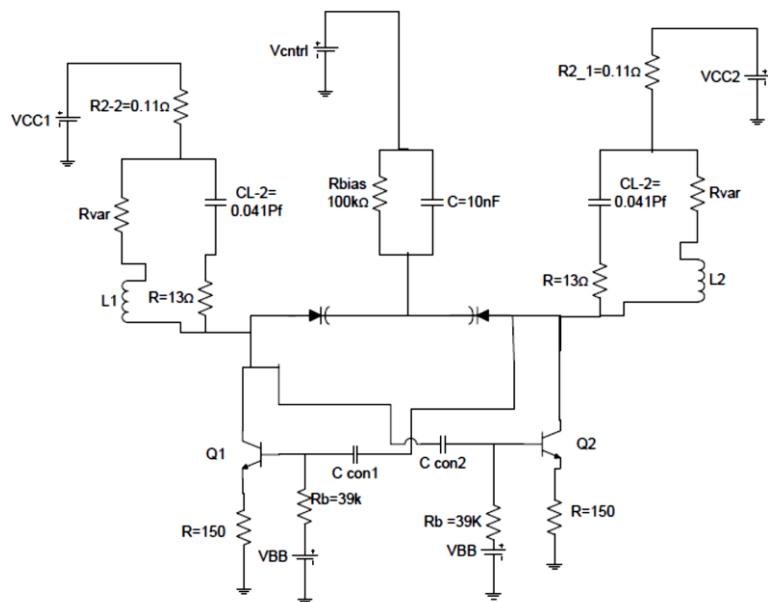


شکل (۳۱-۴) : الف) شبیه‌سازی با خودالقا ۲.۷ نانوهانری coil craft و ورکتور BB135، ب) شبیه‌سازی با خودالقا ۶.۸ نانوهانری coil craft و ورکتور نام برده

شبیه‌سازی با دو مقدار خودالقا که از شکل (۲۹-۴ ب) مشخصات آن موجود بود، صورت گرفت. شکل (۳۰-۴ الف) تغییرات بسامد بر حسب ولتاژ با خودالقا ۲.۷ نانوهانری می‌باشد و در شکل (۳۰-۴ ب) تغییرات بسامد بر حسب ولتاژ با خودالقا ۶.۸ نانوهانری بیان شده است.

لازم به ذکر است که شبیه سازی با محصولات شرکت‌های دیگر (TDK و Murata) نیز انجام شده و جواب‌های مشابهی بدست آمد و بخاطر کمتر شدن حجم پایان‌نامه از ارائه آن‌ها پرهیز شده است.

مداری که در شبیه‌سازی ADS با مدل خودالقا Coilcraft استفاده شده، در شکل (۳۱-۴) مشاهده می‌کنید.



شکل (۳۲-۴) : نمای مداری که با نرم افزار ADS با مدل استفاده شده از

این شبیه‌سازی مشابهی پاسخی است که در عمل از مدار نوسان‌ساز دریافت شده است.

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه

در این فصل در بخش نتیجه‌گیری یکسری مشاهدات تجربی که در نوسان‌ساز شاهد بودم بیان می‌شود و سپس پیشنهاداتی برای کسانی که قصد دارند این پروژه ادامه دهند بیان خواهد شد.

۲-۵ نتیجه‌گیری

۱-۲-۵ بررسی اندازه خاصی از خودالقا

در عمل مستقل از نام مارکی که استفاده می‌شود باید هر قطعه را مستقل مورد آزمایش قرار داد. به عنوان مثال خودالقا ۴.۷ نانوهانری را یکبار با خازن ۱۰۰ پیکوفاراد و بار دیگر با خازن ۱.۲ نانوفاراد در هسته نوسان‌ساز اتصال ضربدری قرار داده شد. نتیجه حاصل از این دو حالت در جدول ۱-۵ گزارش داده شده است.

جدول (۱): بررسی خودالقا متفاوت تولید شده از یک شرکت

خودالقا ۴.۷ نانوهانری و خازن ۱.۲ نانوفاراد در هسته تزویج ضربدری		خودالقا ۴.۷ نانوهانری و خازن ۱۰۰ پیکوفاراد در هسته تزویج ضربدری	
فرکانس برحسب مگاهرتز	دامنه برحسب dBm	فرکانس برحسب مگاهرتز	دامنه برحسب dBm
۹۵۹	+10.1	۹۶۲.۵	+10
۱۹۲۲	+۴.۷	۱۹۲۰	+۴.۵

این جدول نشان دهنده این است که نوسان مستقل از مقدار خازن است. دلیل این موضوع این است که این خودالقا خودتاشدیدی می‌کند. در حالی که پیش از این، خودالقای با همین اندازه استفاده شد و رفتار مطلوبی از خود نشان داد.

۲-۵ کار با مدارهای غیرخطی

در روند ارائه این متن مشاهده شد اگر مدار نوسان‌ساز را بدون سپر الکترومغناطیسی بسته شود نوسان‌ساز نقش مخلوط کننده لذا از الزامات کار با نوسان‌ساز سپر الکترومغناطیسی می‌باشد.

در تعیین نقطه کار، ابتدا مدار را به طور بخش بخش راه اندازی شود تا بتوان رفتار نامطوب را شناسایی کرد. همچنین یکی از الزامات کار با مدار غیرخطی خازن صافی است که برای منبع تغذیه تعییه شود تا مدار رفتار مطلوب را داشته باشد.

۳-۲-۵ اثر بار الکترواستاتیک

مدارهای بسامد بالا بسیار به بار ساکن حساس هستند. به غیر از این، دستگاههای اندازه‌گیری نیز به بارهای ساکن حساس می‌باشند. لذا قبل از کار با این دستگاهها و با مدار نیاز به یک صحفه زمین کامل دارید تا بار ساکن بدن را تخلیه کند و به عنوان یک پیشنهاد دست‌ها اگر نمناک باشد این بار تولید نمی‌شود و یا سیم زمین همواره به بدن شما نصب باشد.

۳-۵ پیشنهادات:

برای آن که نوسان‌ساز قابل رقابت با محصولات ساخته شده شرکت‌های معتبر باشد، باید روی بهبود نویزفاز فعالیت انجام شود. هر چند انتظار می‌رود با استفاده از ترانزیستور و خودالقا مرغوب این کار انجام شود.

پیشنهادی دیگری که می‌توان ارائه داد، ساخت نوسان‌سازی با توان کمتر و ترجیحاً با ولتاژ کمتر از ۳ ولت می‌باشد.

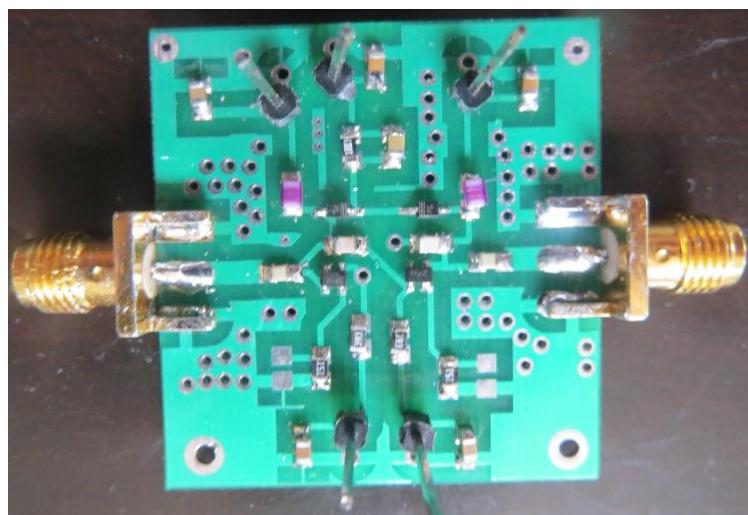
یکی از راه کارهایی که در بهبود تغییر خطی فرکانس بر حسب ولتاژ می‌توان بیان کرد و بسیار تاثیر گذار است، استفاده از دیود ورکتور از نوع Hyperabrupt در نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ است. این عامل باعث می‌شود نوسان‌ساز خطی‌تر رفتار کند.

نوسان‌ساز فوق را می‌توان با دیدگاه push-push به کار برد تا نوسانی با فرکانس دو برابر فرکانس فعلی و با همین محدوده تغییرات و البته نویز فازی بهتر ساخته شود.

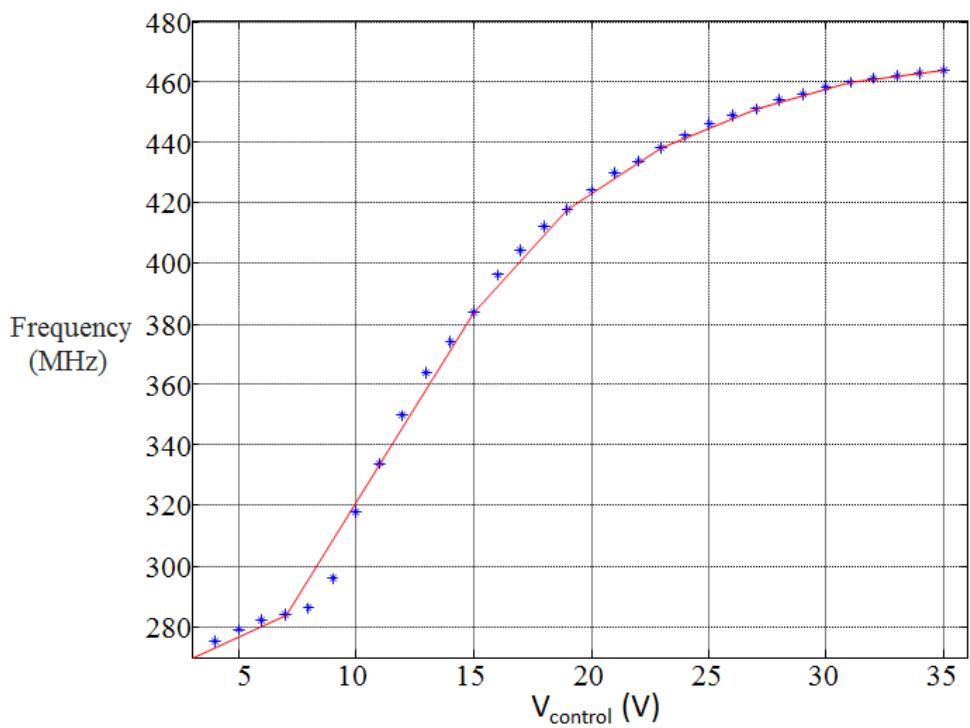
برای اینکه نوسان‌ساز با دقت و نویز کمتری کار کند باید منبع تغذیه دقیق و بدون تغییرات داشته باشیم.

پیوست ۱: ساخت نوسان‌ساز در بازه فرکانسی ۳۰۰ تا ۴۵۰ مگاهرتز مقایسه آن با مدل‌های موجود

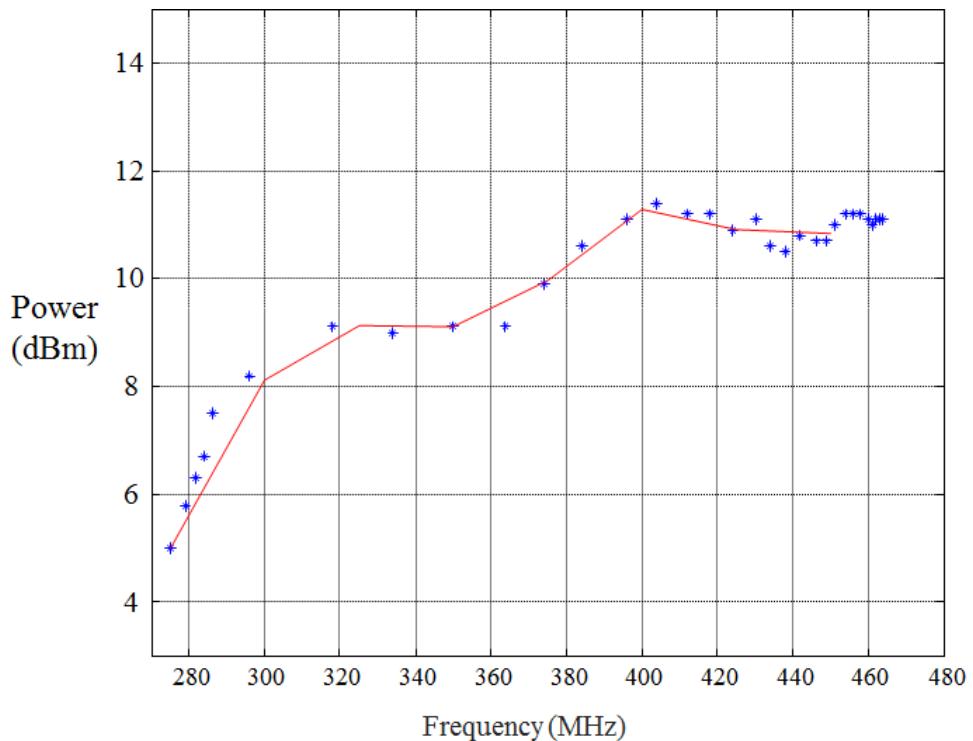
در راستای جاروب کردن فرکانسی این‌بار نوسان‌ساز ساخته شده در باند ۹۶۰ تا ۱۴۶۰ با تغییر خودالقا آن به عدد ۱۳.۱ نانوهانتری محدوده فرکانسی ۲۸۲ تا ۴۶۴ مگاهرتز تغییر پیدا کرد. به عبارت دیگر این نوسان‌ساز بیش از ۴۸٪ درصد توانایی تغییر فرکانس با دو خروجی که اختلاف فاز ۱۸۰ درجه می‌باشد، که توان هر کدام از آنها حدود ۱۱dBm است. این آزمایش با سه مدارچاپی متفاوت نیز پاسخ یکسان داده است که بیانگر خوش‌رفتار بودن مدار نوسان‌ساز می‌باشد. نمای نوسان‌ساز اشاره شده را در شکل ۱ و نمودار تغییر فرکانس بر حسب ولتاژ را در شکل ۲، توان خروجی بر حسب فرکانس را در شکل ۳ مشاهده می‌کنید. در مدارچاپی شکل ۱ نکاتی همچون فاصله قطعات نسبت به هم و زمین کردن سطح روی مدارچاپی و ایجاد سوراخ‌های سطح رو برد با سطح زیر مدارچاپی (via) رعایت شده است، همچنین برای آن که این مدارچاپی در داخل محفظه فلزی قرار گیرد در پایین مدارچاپی دو سوراخ بزرگتر تعییه شده است.



شکل ۱: نمای مدارچاپی نوسان‌ساز اتصال ضربدری



شکل ۲: تغییرات فرکانس بر حسب ولتاژ



شکل ۳: تغییرات توان خروجی بر حسب فرکانس

همچنین مقایسه بین دستگاه ساخته شده با مدل‌های Mini circuit با دو خروجی

ساخته در جدول شماره ۱ انجام گرفته است را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱: مقایسه بین نوسان ساز ساخته شده و ZOS-535+

	نوسان ساز ساخته شده		ZOS-535+		ZOS-400+		ZOS-765+	
قیمت	۹۰۰۰۰ تومان		\$۱۱۹.۹۵		\$۱۱۹.۹۵		\$۱۱۹.۹۵	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
محدوده فرکانسی	۲۸۲	۴۶۴	۳۰۰	۵۲۵	۲۰۰	۳۸۰	۴۸۵	۷۶۵
درصد تغییرات فرکانسی	%۴۸.۷		%۵۴.۵		%۶۲		%۴۰.۸	
توان خروجی	۶.۳	۱۱.۸	۸.۵	۱۱.۵	۱۰.۲۹	۱۱.۶۳	۹	۱۱.۴
محدوده ولتاژ کنترل	۶	۳۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶
توان (mw) مصرفی	۱۶.۸mA و منبع تغذیه ۶.۵V	حداکثر جریان ۱۶.۸mA و منبع تغذیه ۱۲V	حداکثر جریان ۱۴۰mA و منبع تغذیه ۱۲V	حداکثر جریان ۱۴۰mA و منبع تغذیه ۱۲V	حداکثر جریان ۱۴۰mA و منبع تغذیه ۱۲V			
توان (mw) مصرفی	≈ 110		۱۶۸۰		۱۶۸۰		۱۶۸۰	
حساسیت تغییرات فرکانس در محدوده ولتاژ	۶.۲		۱۸		۱۵		۲۲	

همان‌طور در جدول ۱ مشاهده می‌کنید بزرگترین مزید نوسان ساز ساخته شده توان کم مصرف آن می‌باشد به عبارت دیگر این نوسان ساز ۷٪ مدل‌های مشابه توان مصرف می‌کند. و همچنین با توجه به اینکه بازه تغییرات ولتاژ آن ۳۰ ولت می‌باشد حساسیت تغییرات ولتاژ آن به مراتب کمتر از مدل‌های مشابه آن می‌باشد. متاسفانه به دلیل ناقص بودن تجهیزات آزمایشگاه نمی‌توان در مورد نویز فاز و کشش فرکانسی^۱ مقایسه دقیقی صورت داد.

^۱ - Pulling

مراجع:

- [۱] O. Momeni, and E. Afshari " High Power Terahertz and Millimetre-Wave Oscillator Design: A Systematic Approach" *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, Vol. 46, No. 3, March 2011
- [۲] D.pareek "The Business of WiMAX" John Wiley & Sons, April 2006
- [۳] ح. تختی، ل. اسماعیلی، س. پرآپری، م. روزبهانی و با همکاری و حمایت مرکز تحقیقات مخارات ایران "فناوری WiMAX مبانی و کاربردها" آراد کتاب، ۱۳۸۸
- [۴] B. Razavi, "RF Microelectronics," 2nd Prentice Hall, New York, 2011
- [۵] Constantine A. Balanis, "ANTENNA THEORYANALYSIS AND DESIGN" 3rd JOHN WILEY & SONS, 2005
- [۶] Ke-Lin Du, M. N. S. Swamy "Wireless Communication Systems: From RF Subsystems to 4G Enabling Technologies" Cambridge University Press, May 2010.
- [۷] J. Eberspacher, H. J. Vogel, C. Bettstetter, C. Hartmann, "GSM – Architecture, Protocols and Services," 3rd, John Wiley & Sons, 2009
- [۸] I. Hickman, "Practical Radio-Frequency Handbook," 3rd, Newnes, 2002
- [۹] Voltage Controlled Oscillator ZOS-1025+ Dual Output 685 to 1025 MHz Data Sheet
- [۱۰] Application note: Mini circuit, "most often asked questions about VCO's" August 1999
- [۱۱] K. K. Clarke, D. T. Hess, "Communication Circuits: Analysis and Design" Addison-Wesley, Jen 1971
- [۱۲] J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic, "Digital Integrated Circuits A Design Perspective," 2nd, Morgan Kaufmann Publishers, 1996
- [۱۳]- ک. فارغی. "اصول طراحی برد های فرکانس بالا" انتشارات کامپیوتر پایتخت، بهار ۱۳۸۸
- [۱۴] R. Hartley, "RF / Microwave PC Board Design and Layout" Base Materials for High Speed, High Frequency PC Boards
- [۱۵] Lee W.Ritchey, Right the first time, "A Practical Handbook on high Speed PCB & system Design", Speeding Edge May 2003
- [۱۶] Mini circuit, "Footprints" Application Note February2000
- [۱۷] Agilent Technologies, "Spectrum Analysis Basics" Application Note 150
- [۱۸] Agilent Technologies, "Agilent Network Analyzer Basics" Application Note
- [۱۹] H. A. Watson, "Microwave Semiconductor Devices and Their Circuit Applications" McGraw-Hill, April 1969

- [۲۰] V. Papageorgiou, A. Khalid, C. Li, and D. R. S. Cumming, “*Cofabrication of Planar Gunn Diode and HEMT on InP Substrate*” VOL. 61, NO. 8, AUGUST 2014
- [۲۱] L. Wang, E. Wasige, “*Tunnel diode microwave oscillators employing a novel power combining circuit topology*”, 40th European Microwave Conference, September 2010
- [۲۲] T. P. Lee, R. D. Standley, T. Misawa, “A 50-GHz Silicon IMPATT Diode Oscillator and Amplifier,” IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRO-DEVICES, VOL. ED-15, NO. 10, Oct 1968
- [۲۳] B. C. Deloach, D. L. Scharfetter, “Device Physics of TRAPATT Oscillators”, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. ED-17, NO. 1, January 1970
- [۲۴] S.A. Mass, Nonlinear Microwave circuits Norwood: Artech House, 1988
- [۲۵] A. P. S .Khanna, “Review of dielectric resonator oscillator technology,” 41st Annual frequency control Symposium, IEEE, PP-487, 1987
- [۲۶] M. Pouysugur, G. Graffeuil, J. Sautereau, and J.Fortera, “Comparative study of phase noise in HEMT and MESFET microwave oscillator,” IEEE International microwave symposium digest Vol.2, pp-557-560, 1988.
- [۲۷] X. Zjang, D. Sturzebecher, and Z. Daryoush, “Comparison of the phase noise performance of HEMT and HBT based oscillators,” IEEE international microwave symposium digest, vol.MTT-21, PP697-700, 1995.
- [۲۸] ع. عبدالپور، ”نویز در مدارات و سیستم های مخابرات الکترونیکی (مدل سازی، تحلیل و اندازه گیری)”， انتشارات دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، فروردین ۱۳۸۴
- [۲۹] A.Hajimiri, and T. H. Lee, “A General Theory of Phase Noise in Electrical Oscillator,” IEEE Journal Of Solid-State Circuit, Vol. 33, No. 2, PP-179-194, Feb 1998
- [۳۰] A.Hajimiri, and T. H. Lee, “Oscillator Phase Noise: A Tutorial,” IEEE Journal Of Solid-State Circuit, Vol. 35, No. 3, PP-326-336, March 2000
- [۳۱]G. Gonzalez, “Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design”, 2nd, Prentice Hall.1977
- [۳۲] Data sheet, “SMV2025 Hyperabrupt Tuning Varactors” Skyworks Solutions, Inc. Product June 2013.
- [۳۳] Data sheet, “BB405B UHF variable capacitance diode” Product, May 1996.
- [۳۴] Bernd Kaa, DG4RBF, “A simple approach to YIG oscillators”, application note, VHF COMMUNICATIONS, 2004
- [۳۵]H. Wang; Yu-L. Tang, “MULTIPLE-PUSH OSCILLATOR,” Patent N0: US 6,310,522 B1, Oct.2001
- [۳۶] Iulian Rosu, YO3DAC / VA3IUL, “High Frequency VCO Design and Schematics”, application note.
- [۳۷] I. C. Hwang, A. Cho, S. Lee, “Multi-band Wide Tuning Range CMOS VCO

- with Hybrid Inductor for LTE Standard,” IEEE, PP-741-744, May 2013
- [۳۸]G. Szczepkowsk, Oct 2010, PhD. thesis, “Analysis and Design of Wideband Voltage Controlled Oscillators using Self-Oscillating Active Inductors,” Electronic Engineering. Depart. Maynooth, National University of Ireland.
- [۳۹] Application note: NXP Semiconductors “Demonstration of a 1GHz discrete VCO based on the BFR92A,” AN11225, June 2012.
- [۴۰] Data sheet, “BB809 VHF variable capacitance diode” Product, ,May 1996.
- [۴۱]ITU-R, 335.4-399.9 MHz
- [۴۲] سازمان تنظیم مقرارت رادیویی جمهوری اسلامی ایران ۵-۲۵۸ و ۵-۲۵۹ .(WRC-12)
- [۴۳]- Data sheet: Coilcraft, “ChipInductors –0805HQ (2012),” Document 197-1, Revised Des, 2015.
- [۴۴]- Data sheet: TDK, “Inductors for Standard Circuits Multilayer Ferrite MLF series” Sep 2014,

Abstract

Oscillators are one of the widely used circuit blocks in electronic and telecommunication systems. In this study we proposed a way to design, simulate, implement and measurement of a voltage control oscillator (VCO) in 900-1400 MHz.

In this project, two topologies, Cross Coupled and Positive Feedback are designed and experimented. At first, these topologies are experimented in 50-65 MHz on a bread - bored, then these are designed in PCB with SMD components for high frequency. Also we used train circuit to analyze the qualification of capacitors and inductors. We simulated these circuits in ADS and designed PCBs in Altium software. For test and measurement of signals in proposed oscillator we used Oscilloscope, Spectrum Analyzer, Function Generator and Network Analyzer.

This VCO has Dc 6.5 volt power supply and 117 mw consumption. We sweep the frequency from 960 MHz up to 1460 MHz by changing the varactor voltage from 6.5 to 30volt. Amplitude of first harmonic in above frequency range had a change from 0 up to -7dbm.

Key words: Implement oscillator, Wide-band, High-frequency, Shield-effect, Qualification of capacitor and inductor



Shahrood University of Technology
Department Electronic Engineering

**Design and Implementation of a VCO for the
frequency range of 1000 -1400 MHz**

Vahid Yosefi

Supervisor:

Dr. Sasan Naseh

Feb 2016